

1508.65377
312-360-00520

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JC978 U.S. PTO
09/819291
03/28/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2000年12月18日

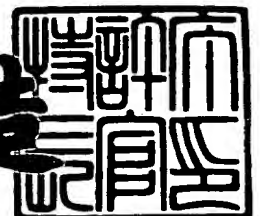
出 願 番 号
Application Number: 特願2000-383829

出 願 人
Applicant (s): 富士通株式会社

2001年 3月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3016250

【書類名】 特許願

【整理番号】 0041116

【提出日】 平成12年12月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G09F 9/30
G02F 1/133

【発明の名称】 液晶表示装置及び液晶表示装置の欠陥修復方法

【請求項の数】 15

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ式650番地 株式会社米子富士通内

【氏名】 尾崎 喜義

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 長瀬 洋二

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 長岡 謙一

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ式650番地 株式会社米子富士通内

【氏名】 松原 邦夫

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091672

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡本 啓三

【電話番号】 03-3663-2663

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000- 92151

【出願日】 平成12年 3月29日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-305470

【出願日】 平成12年10月 4日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013701

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704683

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置及び液晶表示装置の欠陥修復方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

断線した配線の断線両端部上に、前記配線幅より長い幅を有し前記配線上面及び両側面が露出する深さの断線修復用コンタクトホールをそれぞれ形成し、

前記配線上面及び両側面と電氣的に接続される導電膜を前記断線修復用コンタクトホール内壁及び表面に形成して

前記断線を修復することを特徴とする欠陥修復方法。

【請求項 2】 液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

レーザ CVD 法により、断線した配線の断線両端部上層に導電膜を形成し、

レーザウエルディング法により前記断線両端部まで開口して、前記導電膜と前記断線両端部とを電氣的に接続して前記断線を修復すること

を特徴とする欠陥修復方法。

【請求項 3】 絶縁膜を介して複数の配線層が形成された基板と、対向基板との間に液晶を封止した液晶表示装置において、

前記配線層の交差位置近傍に形成され、前記配線層間での層間短絡を修復する際の迂回経路の一部を構成する予備配線層を有すること

を特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4】 絶縁膜を介して複数の配線層が形成された基板と、対向基板との間に液晶を封止した液晶表示装置において、

前記配線層の交差位置近傍で前記配線層のいずれかと接続され、前記配線層間での層間短絡を修復する際の迂回経路の一部を構成する予備パッドを有すること
を特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5】 液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

層間短絡を生じた 2 つの配線層のうち一方の配線層を短絡部を挟んで断線して他方の配線層と電氣的に分離し、

前記短絡部を迂回する迂回経路を前記一方の配線層に隣接して構成して、断線した前記一方の配線層の断線両端部を電氣的に接続すること

を特徴とする欠陥修復方法。

【請求項 6】 複数のゲートバスラインと、
複数の蓄積容量バスラインと、

前記複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、前記ゲートバスラインと
交差して配設される蓄積容量バスライン一括電極と、

前記ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され
、前記蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、前記蓄積容量バ
スライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、前記ゲート
バスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線と、

前記蓄積容量バスライン一括電極と重畳しない幅方向の両側で、一端が前記ゲ
ートバスラインと重畳し、他端が前記修復用補助配線と重畳するように配設され
た修復用接続電極とを備えることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7】 複数のゲートバスラインと、複数の蓄積容量バスラインと、
前記複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、前記ゲートバスラインと交
差して配設される蓄積容量バスライン一括電極とを備える液晶表示装置の欠陥修
復方法であって、

前記ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され
、前記蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、前記蓄積容量バ
スライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、前記ゲート
バスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線を形成し、

前記蓄積容量バスライン一括電極と重畳しない幅方向の両側で、一端が前記ゲ
ートバスラインと重畳し、他端が前記修復用補助配線と重畳する修復用接続電極
を形成し、

短絡部を有する前記ゲートバスラインを前記蓄積容量バスライン一括電極の両
側で切断するとともに、前記修復用接続電極と前記ゲートバスラインおよび前記
蓄積容量バスライン一括電極とを重畳部で電氣的に接続させることを特徴とする
液晶表示装置の欠陥修復方法。

【請求項 8】 複数のゲートバスラインと、複数の蓄積容量バスラインと、
前記複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、前記ゲートバスラインと交

差して配設される蓄積容量バスライン一括電極とを備える液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

前記ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され、前記蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、前記蓄積容量バスライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、前記ゲートバスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線を形成し、

短絡部を有する前記ゲートバスラインを前記蓄積容量バスライン一括電極の両側で切断する工程と、

前記ゲートバスラインの前記蓄積容量バスライン一括電極を間に挟む二か所を露出する工程と、

前記修復用補助配線の前記蓄積容量バスライン一括電極を間に挟む二か所を露出する工程と、

前記蓄積容量バスライン一括電極に対して同じ側にある、前記ゲートバスライン及び修復用補助配線の露出部上に導電層を堆積して、前記ゲートバスラインと前記修復用補助配線を電氣的に接続させることを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【請求項 9】 ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記データバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

欠陥修復時に、少なくとも前記予備薄膜トランジスタのドレイン電極と前記データバスラインとを接続する導電パターンを形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【請求項 10】 ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記ゲートバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

欠陥修復時に、少なくとも前記予備薄膜トランジスタのゲート電極と前記ゲートバスラインとを接続する導電パターンを形成することを特徴とする液晶表示装

置の欠陥修復方法。

【請求項 1 1】 ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記データバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備え、前記ゲートバスラインの一部が前記予備薄膜トランジスタのゲート電極となっていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 2】 ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記ゲートバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備え、前記予備薄膜トランジスタのゲート電極が前記データバスラインと画素電極との間に配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 3】 基板上に形成された複数本のバスラインと、前記基板の第 1 の辺に沿って配置され、前記バスラインにそれぞれ接続された T A B 端子と、前記第 1 の辺に対向する第 2 の辺に沿って配置されたりペア配線とを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、

欠陥修復時に、少なくとも、前記バスラインと前記リペア配線とを接続する導電パターンを形成する

ことを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【請求項 1 4】 複数本の第 1 のバスラインと、絶縁膜を介して前記第 1 のバスラインに交差する複数本の第 2 のバスラインと、前記複数の第 1 のバスラインの一端側にそれぞれ接続された複数の T A B 端子と、

前記第 1 のバスラインの他端側に配置されたりペア配線とを有し、

欠陥修復前の状態では前記リペア配線に交差する配線を有しないことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 5】 複数本の第 1 のバスラインと、

絶縁膜を介して前記第 1 のバスラインに交差する複数本の第 2 のバスラインと

前記複数の第 1 のバスラインの一端側にそれぞれ接続された複数の T A B 端子と、

前記第 1 のバスラインの他端側に配置されたりペア配線と、

前記第 1 のバスラインの他端側に設けられたりペア端子と、

前記リペア端子の上に露出し、前記リペア端子と電氣的に接続した第 1 の接続用パッドと、

前記リペア配線の上に露出し、前記リペア配線と電氣的に接続した第 2 の接続用パッドと

を有することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、アクティブマトリクス型液晶表示装置及びその欠陥修復方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

（従来技術 1）

液晶表示装置の液晶表示パネルは、T F T（薄膜トランジスタ）等が形成された T F T 基板とカラーフィルタ等が形成されたカラーフィルタ基板（対向基板ともいわれる。以下、C F 基板という）の 2 枚のガラス基板を対向させその間に液晶を封入して貼り合わせた構造を有している。

【 0 0 0 3 】

T F T 基板には、複数本のゲートバスラインと、層間絶縁膜を介してこれらのゲートバスラインと交差する複数本のデータバスラインと、ゲートバスラインとデータバスラインにより画定される画素領域内をゲートバスラインに並行して横断する蓄積容量バスラインと、ゲートバスライン及びデータバスラインをそれぞれ外部接続用の端子部に接続する引き出し線（リード線）とが設けられている。なお、各バスラインの交差点近傍には、ドレイン電極がデータバスラインに接続される T F T が形成されている。T F T のソース電極は、画素領域に配置される

画素電極に接続される。

【 0 0 0 4 】

ところで、液晶表示装置において製造コストの低減は重要な課題である。コスト低減には、まず、製造歩留まりの向上が強く望まれる。液晶表示装置の製造歩留まりを低下させる原因の一つに、ゲートバスラインやデータバスライン、蓄積容量バスラインなどの配線パターンに生じる断線や、それら配線間の層間短絡などがある。

【 0 0 0 5 】

例えばゲートバスラインに断線が生じると、駆動回路がゲートバスラインの片側だけに接続している場合には当該表示パネルは不良品となる。データバスラインに発生する断線に対しては、表示パネルの周囲にリペア配線を設け、断線したデータバスラインを Y A G レーザ等によるレーザウェルディングを用いてリペア配線と接続する修復方法が採用されているが、パネル設計上配線引き回しが複雑になるという問題がある。

【 0 0 0 6 】

また、液晶表示装置の製造歩留まりを低下させる他の原因として、ゲートバスラインとデータバスラインとが短絡する層間短絡（線欠陥）、または、データバスラインと蓄積容量バスラインとが短絡する層間短絡がある。従来では、パネル表示領域外にリペア配線を設け、表示パネル内に線欠陥が生じた場合、該当するバスラインの短絡部分を切断し、当該バスラインをパネル表示領域外にレイアウトされたリペア配線にレーザで接続することによりリペアする方法が採用されていた。しかし、このリペア方法では、リペアできる配線数（バスラインの数）がパネル表示領域外のリペア配線数及びブロック内リペア可能数により制限されるので、線欠陥が制限数よりも多い場合にはリペアできない線欠陥が残ってしまうため当該表示パネルを不良品にせざるを得ないという問題が生じていた。

【 0 0 0 7 】

（従来技術 2）

近年、アクティブマトリクス型液晶表示装置は、大型化・高精細化が進んでいる。しかし、大型化・高精細化が進むと配線負荷容量が増加し、水平走査時間は

短くなる。このため、配線に求められる抵抗値がこれまで以上に小さくなる。特に、蓄積容量電極に電位を与えるための蓄積容量バスラインの抵抗の増大は横クロストークなどの表示品質の重大な劣化を招くことになる。このため、蓄積容量バスラインの両端から電圧を供給して時定数を低減するような工夫がなされている。しかし、このような構造では、必ずゲートバスラインと蓄積容量バスラインを一括して接続するための電極が交差する部分が存在する。

【 0 0 0 8 】

図 1 は、液晶表示装置を示す図である。液晶表示装置は T F T 基板 1 8 と C F 基板 4 0 の間に液晶が封入され、液晶が封入された部分が表示領域 3 8 となっている。T F T 基板 1 8 の端部では、ゲートバスラインやデータバスライン（ドレインバスラインともいわれる）が複数のゲートバスライン群 4 8 やデータバスライン群 5 0 としてまとめられ、それぞれ T A B 基板 4 4, 4 6 に接続されている。T A B 基板 4 4, 4 6 は、プリント配線基板 4 2 に接続されている。

【 0 0 0 9 】

図 2 は、図 1 中破線で囲んだ部分の拡大図である。ゲートバスライン 1 0 は、表示領域に形成された T F T 3 0 のゲートに接続され、端部はゲート端子（T A B 端子）に接続される。表示領域の画素は、ゲートバスライン 1 0 とデータバスライン 3 4 に囲まれた領域に T F T 3 0 が形成され、T F T 3 0 に画素電極 3 2 が接続されている。画素領域の中央部には、ゲートバスライン 1 0 と平行し、ゲートバスライン 1 0 と同一工程で形成された蓄積容量バスライン 2 2 が形成されている。また、ゲートバスライン 1 0 は、静電気による T F T の破壊を防止するために、保護素子 2 8 を介してガードリング 2 6 に接続されている。

【 0 0 1 0 】

各蓄積容量バスライン 2 2 は、蓄積容量バスライン接続電極 2 4 及び接続部 2 4 a, 2 4 b を介して蓄積容量バスライン一括電極 1 6 と接続されている。蓄積容量バスライン一括電極 1 6 はデータバスライン 1 0 と同一工程で形成され、蓄積容量バスライン接続電極 2 4 は画素電極 3 2 と同一工程で形成される。蓄積容量バスライン一括電極 1 6 は、複数の蓄積容量バスライン 2 2 に共通して設けられ、複数の蓄積容量バスライン 2 2 と接続されている。

【 0 0 1 1 】

ところで、ゲートバスライン 1 0 は、蓄積容量バスライン一括電極 1 6 と交差している。図 3 は、ゲートバスライン 1 0 と蓄積容量バスライン一括電極 1 6 との交差部を示す。この部分で、製造工程中に静電気などによって短絡が発生すると、ゲートバスライン方向の線欠陥を招いてしまう。

図 4 は、他の従来の交差部の構成を示す図である。図 4 の構成では、ゲートバスライン 1 0 が蓄積容量バスライン一括電極 1 6 と交差する部分で 2 つの分岐部 1 0 d, 1 0 e に分岐している。製造工程中に静電気などによって交差部に短絡が発生した場合、パターン認識による検査で短絡位置を確認した上で、短絡している方の分岐部をレーザー処理等で切断、分離して正常化する。

【 0 0 1 2 】

しかしながら、実際に発生する短絡の全てがパターン認識による検査で認識できるわけではない。よって、見かけ上は何ら問題がないように見えても、非常に小さな短絡が存在する場合も多い。さらに、短絡があることが電氣的な試験で分かったとしても、分岐部のどちらを切断、分離すれば良いかが分からず、短絡欠陥の修復率（救済率）を著しく低下させる原因となっていた。

【 0 0 1 3 】

（従来技術 3）

図 5 は一般的な T N 型液晶表示装置の表示領域における断面図、図 6 は同じくその液晶表示装置の T F T 基板を示す平面図である。なお、図 5 は図 6 の X - X 線に対応する位置における断面を示している。

T N 型液晶表示装置は、T F T 基板 1 8 と、C F 基板 4 0 と、これらの T F T 基板 1 8 と C F 基板 4 0 との間に封入された液晶 7 9 とにより構成されている。

【 0 0 1 4 】

T F T 基板 1 8 は、以下に示すように構成されている。すなわち、ガラス基板 5 1 上には、第 1 の配線層として、複数本のゲートバスライン 5 2 と複数本の蓄積容量バスライン 5 3 とが形成されている。各ゲートバスライン 5 2 は相互に平行に形成されており、各ゲートバスライン 5 2 の間にそれぞれ蓄積容量バスライン 5 3 がゲートバスライン 5 2 に対し平行に配置されている。

【 0 0 1 5 】

これらのゲートバスライン 5 2 及び蓄積容量バスライン 5 3 の上には第 1 の絶縁膜（ゲート絶縁膜：図示せず）が形成されている。ゲートバスライン 5 2 の上方の第 1 の絶縁膜の上には、スイッチング用 T F T 5 6 の活性層となるアモルファスシリコン膜 5 4 が形成されている。また、第 1 の絶縁膜の上には、第 2 の配線層として、データバスライン 5 5、T F T 5 6 のソース電極 5 6 s 及びドレイン電極 5 6 d が形成されている。データバスライン 5 5 はゲートバスライン 5 2 に対し直角に交差するように形成されており、ソース電極 5 6 s 及びドレイン電極 5 6 d はアモルファスシリコン膜 5 4 の幅方向の両側に相互に離隔して形成されている。また、ドレイン電極 5 6 d はデータバスライン 5 5 に接続されている。ゲートバスライン 5 2 及びデータバスライン 5 5 で区画された矩形の領域がそれぞれ画素領域となっている。

【 0 0 1 6 】

これらのデータバスライン 5 5、ソース電極 5 6 s 及びドレイン電極 5 6 d の上には第 2 の絶縁膜（保護絶縁膜）5 8 が形成されており、この第 2 の絶縁膜 5 8 の上には I T O（indium-tin oxide：インジウム酸化スズ）からなる透明画素電極 5 9 が形成されている。この画素電極 5 9 は、第 2 の絶縁膜 5 8 に形成されたコンタクトホール 5 8 a を介して T F T 5 6 のソース電極 5 6 s に電氣的に接続されている。

【 0 0 1 7 】

画素電極 5 9 の上には、液晶分子の配向方向を決定する配向膜 5 7 が形成されている。この配向膜 5 7 は例えばポリイミドからなり、ラビング等による配向処理が施されている。

一方、C F 基板 4 0 は以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 7 1 の一方の面（図 5 では下面）には、C r（クロム）等の遮光性物質からなり各画素間の領域及び T F T 形成領域を遮光するブラックマトリクス 7 2 が形成されている。また、T F T 基板 1 8 の各画素電極 5 9 に対向する位置に、赤色（R）、緑色（G）及び青色（B）のいずれか 1 色のカラーフィルタ 7 3 が形成されている。

【 0 0 1 8 】

カラーフィルタ 7 3 の下側には I T O からなるコモン電極 7 4 が形成されており、このコモン電極 7 4 の下には、例えばポリイミドからなる配向膜 7 5 が形成されている。この配向膜 7 5 にもラビング等による配向処理が施されている。

T F T 基板 1 8 と C F 基板 4 0 との間には、T F T 基板 1 8 と C F 基板 4 0 との間隔が一定となるように、例えば直径が均一の球形又は円柱形のスペーサ（図示せず）が配置されている。また、T F T 基板 1 8 の下側及び C F 基板 4 0 の上側には、それぞれ偏光板（図示せず）が配置されている。

【 0 0 1 9 】

このように構成された液晶表示パネルにおいて、駆動回路からゲートバスライン 5 2 及びデータバスライン 5 5 に所定のタイミングで走査信号及び映像信号を供給し、画素電極 5 9 とコモン電極 7 4 との間の電圧を画素毎に制御することにより、所望の画像を表示することができる。

ところで、液晶表示装置では、その製造工程において、ごみ等の付着などによりパターニングが正常に行われず、短絡や断線が発生して、画素が常時点灯した状態、常時非点灯の状態又は他の画素と同時に点灯してしまう状態になることがある。通常、液晶表示装置では一定数以下の点状欠陥は許容されるが、欠陥数が多くなると不良品となってしまふ。

【 0 0 2 0 】

従来から点状欠陥を修復する方法として、欠陥画素の画素電極とゲートバスライン又は蓄積容量バスラインとをレーザウェルディングにより接続する方法が知られている。例えば、T F T のソース電極とドレイン電極との間が短絡した場合は、ソース電極又はドレイン電極をレーザで切断して画素電極とデータバスラインとの間を電氣的に切り離し、画素電極とゲートバスライン又は蓄積容量バスラインとをレーザによって溶融接合（ウェルディング）している。これによって欠陥画素が常時非点灯状態となり、欠陥を目立たなくすることができる。

【 0 0 2 1 】

しかしながら、上述した従来の液晶表示装置の欠陥修復方法は、欠陥を目立たなくすることはできるが、正常に駆動できるようにするものではない。

特開平 2 - 1 5 3 3 2 4 号には、スイッチング用 T F T の他に予備 T F T を設けておき、欠陥が発生した場合にはスイッチング用 T F T をデータバスラインから分離し、予備 T F T と画素電極とを接続して、欠陥を補修する液晶表示装置の欠陥補修方法が記載されている。しかし、この方法では、予備 T F T のドレイン電極が配線を介してデータバスラインに予め接続されているので、負荷容量 (C_{gs}) が大きく、表示品質の低下を招く。

【 0 0 2 2 】

特開平 3 - 1 7 1 0 3 4 号及び特開平 9 - 9 0 4 0 8 号にも、スイッチング用 T F T の他に予備 T F T を設けた液晶表示装置が記載されている。これらの液晶表示装置では、予備 T F T のドレイン電極がデータバスラインに接続されていないので、負荷容量は比較的小さい。しかし、これらの液晶表示装置では、予備 T F T のドレイン電極とデータバスラインとを接続するための予備配線を予め設けておくことが必要である。この予備配線は、絶縁膜を挟んでデータバスライン及び予備 T F T のドレイン電極が重なっているため、負荷容量の低減が十分であるとはいえない。

【 0 0 2 3 】

(従来技術 4)

図 7 はゲートバスラインに断線が発生したときの修復方法を示す図である。図 7 (a) はデータバスラインの一端側と T A B 端子との接続部の近傍を示し、図 7 (b) はデータバスラインの他端側近傍を示している。

各データバスライン 5 5 の一端側は T A B 端子 6 0 に接続されている。液晶表示装置は、これらの T A B 端子 6 0 を介して T A B 基板と接続される。この図 7 (a), (b) に示すように、データバスライン 5 5 の一端側には、複数本のデータバスライン 5 5 に交差する第 1 のリペア配線 6 2 が設けられている。この第 1 のリペア配線 6 2 は、T A B 端子 6 0 に並んで配置された予備 T A B 端子 6 1 に接続されている。また、各データバスライン 5 5 には、リペア配線 6 2 との交差部分にリペア端子 5 5 a が設けられている。

【 0 0 2 4 】

データバスライン 5 5 の他端側には、データバスライン 5 5 の端部に設けられ

たりペア端子 5 5 b の下方を通る第 2 のリペア配線 6 3 と、複数本（図では 2 本）の第 3 のリペア配線 6 4 が設けられている。第 2 のリペア配線 6 3 の先端部は L 字状に屈曲しており、この先端部分が第 3 のリペア配線 6 4 と交差している。第 3 のリペア配線 6 4 は、予備 T A B 端子 6 5 に接続されている。

【 0 0 2 5 】

以下、上記の液晶表示装置の欠陥修復方法について、図 7（a），（b）及び図 8（a），（b）を参照して説明する。図 8（a）は図 7（a）の XI-XI 線による断面図、図 8（b）は図 7（b）の XII-XII 線による断面図である。但し、図 8（a），（b）中に×印で示す位置でデータバスライン 5 5 が断線したもののする。また、図 8（a），（b）において、符号 7 1 は第 1 の絶縁膜（ゲート絶縁膜）、符号 7 2 は第 2 の絶縁膜（保護絶縁膜）である。

【 0 0 2 6 】

まず、図 7（a），図 8（a）に示すように、断線が発生したデータバスライン 5 5 と第 1 のリペア配線 6 2 との交差部分にレーザを照射して、データバスライン 5 5 のリペア端子 5 5 a とリペア配線 6 2 とをレーザウエルディングする。

また、図 7（b），図 8（b）に示すように、第 2 のリペア配線 6 3 とデータバスライン 5 5 のリペア端子 5 5 b とをレーザウエルディングにより接続し、第 2 のリペア配線 6 3 と第 3 のリペア配線 6 4 との交差部にレーザを照射して、第 2 のリペア配線 6 3 と第 3 のリペア配線 6 4 とをレーザウエルディングする。

【 0 0 2 7 】

そして、予備 T A B 端子 6 1 と T A B 端子 6 5 とをワイヤ等によって電氣的に接続し、断線したデータバスライン 5 5 の両端に同じ映像信号が供給されるようにする。これにより、液晶表示装置を正常に動作させることができる。

しかしながら、図 7，図 8 に示す方法では、第 1 のリペア配線 6 2 及び第 2 のリペア配線 6 3 がデータバスライン 5 5 と交差しているため、交差部分で容量が発生する。近年の液晶表示装置の大型化及び高精細化にともなって、リペア配線の配線抵抗が大きくなり、且つ、交差部の容量が大きくなる。これにより、欠陥部分を修復しても、信号遅延が大きく、薄い線欠陥や点欠陥となることがある。従って、リペア配線の本数が制限されるという問題点がある。

【 0 0 2 8 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、表示パネル内に断線欠陥が生じた場合、レーザ光を使用した化学的蒸気薄膜形成法（レーザCVD）による部分配線を組み合わせることにより、簡単に断線箇所の修復が行えるようにする液晶表示装置の欠陥修復方法を提供することにある。

【 0 0 2 9 】

本発明の他の目的は、表示パネル内に線欠陥が生じた場合、レーザCVDにより線欠陥を表示領域内で修復して良品化した液晶表示装置及びその欠陥修復方法を提供することにある。

更に、本発明の他の目的は、ゲートバスラインと蓄積容量バスラインを一括して接続する電極が交差する部分で短絡が生じても、確実に欠陥を修復することを可能とする構成、および、修復する方法を提供することである。

【 0 0 3 0 】

更にまた、本発明の他の目的は、欠陥が発生した画素を修復して正常な画素とすることができ、且つ負荷容量が小さくてすむ液晶表示装置の欠陥修復方法、及びその欠陥修復方法によって欠陥を容易に修復可能とした液晶表示装置を提供することである。

更にまた、本発明の他の目的は、ゲートバスライン又はデータバスラインに断線が発生しても容易に修復可能な液晶表示装置及びその欠陥修復方法を提供することである。

【 0 0 3 1 】

【課題を解決するための手段】

本願請求項1に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法は、断線した配線の断線両端部上に、前記配線幅より長い幅を有し前記配線上面及び両側面が露出する深さの断線修復用コンタクトホールをそれぞれ形成し、前記配線上面及び両側面と電氣的に接続される導電膜を前記断線修復用コンタクトホール内壁及び表面に形成して前記断線を修復することを特徴とする。

【 0 0 3 2 】

上記本発明の欠陥修復方法において、前記導電膜は、レーザCVD法により形成することを特徴とする。

また、上記本発明の欠陥修復方法において、前記断線修復用コンタクトホールにそれぞれ形成された前記導電膜を直接に接続して、前記断線両端部間を電氣的に接続して前記断線を修復することを特徴とする。

【0033】

上記本発明の欠陥修復方法において、前記断線修復用コンタクトホールにそれぞれ形成された前記導電膜を前記液晶表示装置に形成された画素電極に接続して、前記断線両端部間を電氣的に接続して前記断線を修復することを特徴とする。

本発明においては、断線した配線の断線部を挟む2つの断線端部にそれぞれ当該配線の幅よりも長い幅の断線修復用コンタクトホールを形成する。そして、これらの断線修復用コンタクトホール内に、レーザCVD法などの方法によって導電膜を形成した後、断線修復用コンタクトホール間を電氣的に接続することにより、断線を修復する。従って、従来のレーザウェルディングによる断線修復方法に比べて、配線と修復用導電膜との接触面積が大きく接続の信頼性が高い。

【0034】

断線の状態に応じて、2つの断線補修用コンタクトホールを直接接続するのではなく、画素電極を介して接続してもよい。

また、本願請求項2に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法は、レーザCVD法により、断線した配線の断線両端部上層に導電膜を形成し、レーザウェルディング法により前記断線両端部まで開口して、前記導電膜と前記断線両端部とを電氣的に接続して前記断線を修復することを特徴とする。

【0035】

本発明においては、断線した配線の断線個所を挟む2つの断線端部の上層にレーザCVD法により導電膜を形成する。そして、レーザウェルディング法により導電膜と断線端部との間を電氣的に接続することによって断線を修復する。これにより、断線が発生した配線を容易に修復することができる。

さらに、請求項3に記載の液晶表示装置は、絶縁膜を介して複数の配線層が形成された基板と、対向基板との間に液晶を封止した液晶表示装置において、前記

配線層の交差位置近傍に形成され、前記配線層間での層間短絡を修復する際の迂回経路の一部を構成する予備配線層を有することを特徴とする。

【 0 0 3 6 】

またさらに、本願請求項 4 に記載の液晶表示装置は、絶縁膜を介して複数の配線層が形成された基板と対向基板との間に液晶を封止した液晶表示装置において、前記配線層の交差位置近傍で前記配線層のいずれかと接続され、前記配線層間での層間短絡を修復する際の迂回経路の一部を構成する予備パッドを有することを特徴とする。

【 0 0 3 7 】

また、請求項 5 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法は、層間短絡を生じた 2 つの配線層のうち一方の配線層を短絡部を挟んで断線して他方の配線層と電氣的に分離し、前記短絡部を迂回する迂回経路を前記一方の配線層に隣接して構成して、断線した前記一方の配線層の断線両端部を電氣的に接続することを特徴とする。

【 0 0 3 8 】

上記本発明の欠陥修復方法において、前記迂回経路は、前記配線層間での層間短絡を修復するために前記配線層の交差位置近傍に形成された予備配線層を構成の一部に含むことを特徴とする。

また、上記本発明の欠陥修復方法において、前記迂回経路は、前記配線層間での層間短絡を修復するために前記配線層の交差位置近傍で前記配線層のいずれかと接続された予備パッドを構成の一部に含むことを特徴とする。

【 0 0 3 9 】

本発明においては、短絡が発生した配線（配線層）の短絡部分の両側をそれぞれ切断し、短絡部を迂回するように迂回経路を形成することによって短絡を修復する。予め配線の近傍に予備配線（予備配線層）を形成しておき、この予備配線を迂回経路の一部として使用してもよい。これにより、短絡が発生した配線を修復することができる。

【 0 0 4 0 】

本願請求項 6 に記載の液晶表示装置は、複数のゲートバスラインと、複数の蓄

積容量バスラインと、複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、ゲートバスラインと交差して配設される蓄積容量バスライン一括電極と、ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され、蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、蓄積容量バスライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、ゲートバスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線と、蓄積容量バスライン一括電極と重畳しない幅方向の両側で、一端がゲートバスラインと重畳し、他端が修復用補助配線と重畳するように配設された修復用接続電極とを備えることを特徴とする。

【 0 0 4 1 】

上記本発明によれば、修復用補助配線がゲートバスラインとは電氣的に独立して設けられているので、短絡箇所および処理すべき部分の特定が容易になる。これにより、修復作業が容易になり、欠陥の修復を確実に行うことができる。

本願請求項 9 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法は、ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記データバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、欠陥修復時に、少なくとも前記予備薄膜トランジスタのドレイン電極と前記データバスラインとを接続する導電パターンを形成することを特徴とする。

【 0 0 4 2 】

また、本願請求項 1 0 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法は、ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記ゲートバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、欠陥修復時に、少なくとも前記予備薄膜トランジスタのゲート電極と前記ゲートバスラインとを接続する導電パターンを形成することを特徴とする。

【 0 0 4 3 】

本発明においては、予めスイッチング用薄膜トランジスタの他に予備薄膜トランジスタを用意しておく。予備薄膜トランジスタは、例えばゲートバスラインの一部をゲート電極として構成されるものであってもよく、画素電極とデータバス

ラインとの間にゲート電極が形成されたものであってもよい。欠陥修復前の状態では、予備薄膜トランジスタは、画素電極に接続されていないだけでなく、ゲートバスライン及びデータバスラインのいずれか一方とも接続されていない。従って、負荷容量の増大が回避され、表示品質の低下が防止される。

【 0 0 4 4 】

また、本発明においては、欠陥画素を修復する際に、予備薄膜トランジスタのドレイン電極とデータバスラインとを接続する導電パターン、又は予備薄膜トランジスタのゲート電極とゲートバスラインとを接続する導電パターンを形成する。この導電パターンは、例えばレーザCVD法による金属膜の堆積や導電性薬液（導電ペースト）のレーザ焼成により形成する。この方法によれば、絶縁膜や導電膜の上に導電パターンを密着性よく形成することができる。また、予備薄膜トランジスタのソース電極は、例えばレーザによる溶融接合により画素電極と接続する。本発明においては、このようにして予備薄膜トランジスタと画素電極、ゲートバスライン及びデータバスラインとを接続し、予備薄膜トランジスタによって画素を駆動できるようにするので、欠陥のない高品位な画像表示が可能となる。

【 0 0 4 5 】

本願請求項13に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法は、基板上に形成された複数本のバスラインと、前記基板の第1の辺に沿って配置され、前記バスラインにそれぞれ接続されたTAB端子と、前記第1の辺に対向する第2の辺に沿って配置されたりペア配線とを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、欠陥修復時に、少なくとも、前記バスラインと前記リペア配線とを接続する導電パターンを形成することを特徴とする。

【 0 0 4 6 】

本発明においては、バスラインに断線が発生した場合に、当該バスラインのTAB端子と反対側の端部とリペア配線とを接続する導電パターンを形成する。すなわち、欠陥修復前の状態ではリペア配線とバスラインとが重なっていないので、負荷容量が小さく、信号の遅延を防止することができる。これにより、リペア配線に起因する表示品質の劣化が回避される。

【 0 0 4 7 】

本発明において、導電パターンは、例えばレーザCVD法又は導電性薬液（ペースト）の焼成により形成する。これらの方法によれば、絶縁膜の上に導電パターンを密着性よく形成することができる。

【 0 0 4 8 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

（第1の実施の形態）

本発明の第1の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法を図9乃至図34を用いて説明する。図9は、本発明の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法の前提となる液晶表示装置の表示パネルの概略構成を示す平面図である。図9は、液晶表示パネルのTFT基板を液晶層側から見た基板面を示している。

【 0 0 4 9 】

図9に示すように、基板上には、図中上下方向に延びる複数のデータバスライン101が形成されている。また基板上には、図中左右方向に延びる破線で示した複数のゲートバスライン103が形成されている。これらデータバスライン101とゲートバスライン103とで画定される領域が画素領域である。そして、各データバスライン101とゲートバスライン103との交差位置近傍にTFTが形成されている。

【 0 0 5 0 】

TFTのドレイン電極117は、図中左側に示されたデータバスライン101から引き出されて、その端部がゲートバスライン103上に形成されたチャネル保護膜105上の一端辺側に位置するように形成されている。

一方、ソース電極119は、チャネル保護膜105上の他端辺側に位置するように形成されている。このような構成においてチャネル保護膜105直下のゲートバスライン103領域が当該TFTのゲート電極として機能するようになっている。図示は省略しているが、ゲートバスライン103上には、ゲート絶縁膜が形成され、その上にチャネルを構成する動作半導体層が形成されている。

【 0 0 5 1 】

このように図 9 に示す T F T 構造は、ゲート電極がゲートバスライン 1 0 3 から引き出されて形成されておらず、直線状に配線されたゲートバスライン 1 0 3 の一部をゲート電極として用いる構成になっている。

また、画素領域のほぼ中央を左右に延びる破線で示した領域に、蓄積容量バスライン 1 1 5 が形成されている。蓄積容量バスライン 1 1 5 の上方には、絶縁膜を介して各画素毎に蓄積容量電極 1 0 9 が形成されている。ソース電極 1 1 9 および蓄積容量電極 1 0 9 の上層には、透明電極からなる画素電極 1 1 3 が形成されている。

【 0 0 5 2 】

画素電極 1 1 3 は、その下方に形成された保護膜に設けられたコンタクトホール 1 0 7 を介してソース電極 1 1 9 と電氣的に接続されている。また画素電極 1 1 3 は、コンタクトホール 1 1 1 を介して蓄積容量電極 1 0 9 と電氣的に接続されている。

次に、図 9 に示した液晶表示装置の製造方法について図 1 0 乃至図 1 5 を用いて説明する。なお、図 1 0 乃至図 1 5 において、図 9 に示した構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付している。また、図 1 0 乃至図 1 5 における (a) は、図 9 の M - M ' 線で切断した T F T の断面を示し、(b) は、図 9 の N - N ' 線で切断した蓄積容量部の断面を示している。

【 0 0 5 3 】

まず、図 1 0 に示すように、透明ガラス基板 1 2 1 上に例えば A 1 (アルミニウム) を全面に成膜して厚さ約 1 5 0 n m の金属層を形成する。次いで、第 1 のマスクを用いてパターニングし、ゲートバスライン 1 0 3 (図 1 0 (a) 参照) 及び蓄積容量バスライン 1 1 5 (図 1 0 (b) 参照) を形成する。次に、例えばシリコン窒化膜 (S i N) をプラズマ C V D 法により基板全面に成膜して厚さ約 4 0 n m のゲート絶縁膜 1 2 3 を形成する。次に、動作半導体膜を形成するための例えば厚さ約 1 5 n m のアモルファスシリコン (a - S i) 層 1 2 5 をプラズマ C V D 法により基板全面に成膜する。さらに、チャネル保護膜を形成するための例えば厚さ約 1 2 0 n m のシリコン窒化膜 (S i N) 1 2 7 をプラズマ C V D

法により全面に形成する。

【0054】

次に、ゲートバスライン103及び蓄積容量バスライン115をマスクとして、透明ガラス基板121に対して背面露光を行い、さらに第2のマスクを用いた露光を行って、ゲートバスライン103上に自己整合的にレジストパターン（図示せず）を形成し、ゲートバスライン103及び蓄積容量バスライン115上に形成されたシリコン窒化膜127をエッチングして、TFT形成領域のゲートバスライン103上にチャネル保護膜105を形成する（図11（a）、（b）参照）。

【0055】

次に、図12（a）、（b）に示すように、厚さ約30nmのオーミックコンタクト層を形成するための n^+ a-Si層129をプラズマCVD法により全面に形成する。次いで、ドレイン電極117、ソース電極119、蓄積容量電極109、及びデータバスライン101を形成するための厚さ約170nmの金属層（例えばCr層）131をスパッタリングにより成膜する。

【0056】

次に、図13（a）、（b）に示すように、第3のマスクを用いて金属層131、 n^+ a-Si層129、アモルファスシリコン層125をパターニングし、データバスライン101（図13では図示せず）、ドレイン電極117、ソース電極119、蓄積容量電極109、及び動作半導体層106を形成する。このパターニングにおけるエッチング処理において、チャネル保護膜105はエッチングストッパーとして機能し、その下層のアモルファスシリコン層125はエッチングされずに残存する。

【0057】

次に、図14（a）、（b）に示すように、例えばシリコン窒化膜からなる厚さ約30nmの保護膜133をプラズマCVD法にて形成する。次いで、第4のマスクを用いて保護膜133をパターニングし、ソース電極119及び蓄積容量電極109上の保護膜133を開口して、ソース電極119上にコンタクトホール107を形成し、蓄積容量電極109上にコンタクトホール111を形成する

【 0 0 5 8 】

次に、図 1 5 (a) , (b) に示すように、透明ガラス基板 1 2 1 の上側全面に例えば I T O からなる厚さ約 7 0 n m の透明画素電極材 1 3 5 を成膜する。次いで、第 5 のマスクを用いて画素電極材 1 3 5 をパターンニングし、図 9 に示すような所定形状の画素電極 1 1 3 を形成する。画素電極 1 1 3 はコンタクトホール 1 0 7 を介してソース電極 1 1 9 と電氣的に接続され、また、コンタクトホール 1 1 1 を介して蓄積容量電極 1 0 9 と電氣的に接続される。

【 0 0 5 9 】

以上説明した工程を経て図 9 に示した液晶表示装置の表示パネルが完成する。上記工程の途中でゲートバスライン 1 0 3 やデータバスライン 1 0 1 、蓄積容量バスライン 1 1 5 などの配線パターンに断線が生じた場合は、以下の (A) ~ (G) に示す本実施の形態による欠陥修復方法を実施することによりパネルを良品化することができる。

【 0 0 6 0 】

(A) 基板全面にレジストを塗布し、断線部の両側の 2 つの配線パターン上のレジスト層にスポット露光又はレーザー光照射を行いパターンニングして 2 つのホールパターンを形成する。このホールパターンは、配線パターンの線幅よりも長く、かつ配線パターンの幅方向両側に跨るように形成する。

(B) 次いで、ホールパターンが形成されたレジスト層をマスクとしてドライエッチングを行い、配線パターンの上面開口部と、配線パターンの幅方向両側に基板面に到達する程度に形成される空間開口部とが連なる断線修復用コンタクトホールを 2 つ形成する。

【 0 0 6 1 】

(C) レーザ光を使用した化学的蒸気薄膜形成法 (レーザ C V D 法) により、断線修復用コンタクトホール内を有機金属化合物からなるレーザー C V D 膜で埋める。

(D) 断線修復用コンタクトホールに埋め込まれたレーザー C V D 膜同士を、レーザー C V D 膜で接続する。あるいは、(E) 2 つの断線修復用コンタクトホール

に埋め込まれたそれぞれのレーザCVD膜をレーザCVD法を用いて同一の画素電極に接続する。

【0062】

あるいは、(F) 2つの断線修復用コンタクトホール内のレーザCVD膜をそれぞれ異なる画素電極にレーザCVD膜で接続し、画素電極同士をレーザCVD膜で接続する。このとき、一方または双方の画素電極に接続されるTFTのドレイン電極とデータバスラインとの接続を断つようにする。

またあるいは、(G) 断線修復用コンタクトホールを設けず、断線部の保護膜上に断線している配線パターンの幅よりも広いレーザCVD膜を断線部を跨いで形成し、レーザウェルディング法により断線部の両端側においてレーザCVD膜と断線している配線パターンの両端部を接続するようにする。

【0063】

本実施の形態による断線欠陥修復方法を用いることにより、少なくとも次の5つの利点を得ることができる。第1に、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極の汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができる。第2に、断線修復用コンタクトホールは、配線パターンを挟むように形成しているため、配線パターン上のみにコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

【0064】

第3に、断線修復用のコンタクトホールは、断線部の両側に一箇所ずつしか設けていないので、複数設ける場合に比してレーザCVD膜で簡単且つ確実に埋めることができる。第4に、レーザCVD膜を用いて画素電極を介しての迂回接続ができるので長い断線部も修復することができ、殆どの断線不良あるいは層間短絡不良を救済できるようになる。

【0065】

第5に、断線部の絶縁膜上に局所的にレーザCVD膜を形成し、裏面又は表面からレーザウェルディングで接続することができるので、マスク数を増やすことなく簡単に接続できる。この場合には断線修復用コンタクトホールを形成する必

要がないので、必要に応じて途中工程でも修復作業が行えるようになる。以下、本実施の形態による欠陥修復方法を具体的に例を用いて説明する。

【0066】

(例1)

図16は、図9と同様に液晶表示パネルのTFT基板を液晶層側から見た基板面を示している。図16において図9に示した構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付している。図16は、図中左側のデータバスライン101が図中上方のゲートバスライン103と蓄積容量バスライン115との間において断線部201で断線している状態を示している。

【0067】

まず、断線部201の両端のデータバスライン101の断線端上に、データバスライン101の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール203、205がデータバスライン101を横断するようにそれぞれ形成する。断線修復用コンタクトホール203、205内にはデータバスライン101がその側面を含めて露出している。次いで、断線修復用コンタクトホール203、205内及び断線修復用コンタクトホール203、205と画素電極113との間をレーザCVD膜209、211によりそれぞれ接続する。このとき、図中の断線修復用コンタクトホール203上方でデータバスライン101から延びるドレイン電極117は、その根本部の切断位置213にレーザ光を照射してデータバスライン101とは切断しておく。こうすることにより、データバスライン（ドレインバスライン）101に発生する断線欠陥を確実に修復することができる。

【0068】

本例の断線修復方法について図17を用いてより具体的に説明する。図17は、図16のP-P'線で切断したデータバスライン101近傍の断面を示している。なお、図10乃至図15に示した構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付している。以下、参照図面については同一の構成要素には同一符号を付すものとする。

【0069】

まず、図16に示すコンタクトホール107及び111を形成する前に予めゲ

ートバスライン103及びデータバスライン101の断線検査がなされており、断線検査の結果、図16に示すデータバスライン101の断線部201が発見されているものとする。

コンタクトホール107及び111を形成するためにレジストを基板全面に塗布してレジスト層215を形成したら、図17(a)に示すように、断線部201の両端側のデータバスライン101断線端上のレジスト層215にスポット露光又はレーザ光照射（例えばエキシマレーザ光照射）を行ってからパターニングし、データバスライン101の幅よりも長い幅を有しデータバスライン101を横断する位置にホール217を形成する。

【0070】

次に、図17(b)に示すように、ドライエッチングを用いた選択エッチングによるコンタクトホール107、111の形成及び端子部（図示せず）の窓開けと同時に、ホール（穴）217内を選択エッチングし、データバスライン101断線端の上面を露出させると共にデータバスライン101の幅方向両側にガラス基板121面に到達する断線修復用コンタクトホール205を形成する。同様に断線修復用コンタクトホール203も形成される。

【0071】

次に、基板全面にITO等の透明電極材を成膜してからパターニングし、図17(c)に示すように画素電極113を形成する。

次に、レーザCVD法を用いて、図17(d)に示すように、断線修復用コンタクトホール205内と画素電極113とをレーザCVD膜211で接続する。同様に断線修復用コンタクトホール203内と画素電極113とをレーザCVD膜209で接続する。

【0072】

こうすることにより、図16に示すように、データバスライン101の一方の断線端と他方の断線端とが、断線修復用コンタクトホール203及び素電極113間に形成されたレーザCVD膜209と断線修復用コンタクトホール205及び画素電極113間に形成されたレーザCVD膜211とで電氣的に接続されて断線欠陥が修復される。

【 0 0 7 3 】

本例によれば、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極への汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができる。また、マスク数を増やすことなく修復作業が行える。

さらに、断線修復用コンタクトホールは、データバスラインを挟むように形成しているため、データバスライン上のみにコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

【 0 0 7 4 】

また、断線修復用コンタクトホールは、断線部の両側に一箇所ずつしか設けていないので、複数設ける場合に比してレーザCVD膜で簡単且つ確実に埋めることができる。

また、レーザCVD膜により画素電極を介して迂回接続しているので長い断線部も修復することができ、殆どの断線不良あるいは層間短絡不良を救済できるようになる。

【 0 0 7 5 】

(例 2)

図 1 8 は、図 9 と同様に液晶表示パネルの TFT 基板を液晶層側から見た基板面を示している。図 1 8 は、例 1 と同様に、図中左側のデータバスライン 1 0 1 が図中上方のゲートバスライン 1 0 3 と蓄積容量バスライン 1 1 5 との間において断線部 2 3 1 で断線している状態を示している。

【 0 0 7 6 】

まず、断線部 2 3 1 の両端のデータバスライン 1 0 1 断線端上に、データバスライン 1 0 1 の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール 2 3 3、2 3 5 がデータバスライン 1 0 1 を横断するようにそれぞれ形成する。断線修復用コンタクトホール 2 3 3、2 3 5 内にはデータバスライン 1 0 1 がその側面を含めて露出している。次いで、断線修復用コンタクトホール 2 3 3、2 3 5 内部及び断線修復用コンタクトホール 2 3 3、2 3 5 間をレーザCVD膜 2 3 7 により接続する。こうすることにより、データバスライン 1 0 1 に発生する断線欠陥を

確実に修復することができる。

【 0 0 7 7 】

本例の断線修復方法について図 1 9 を用いてより具体的に説明する。図 1 9 は、図 1 8 の Q - Q ' 線で切断したデータバスライン 1 0 1 近傍の断面を示している。まず、図 1 8 に示すコンタクトホール 1 0 7 及び 1 1 1 を形成する前に予めゲートバスライン 1 0 3 及びデータバスライン 1 0 1 の断線検査がなされており、断線検査の結果、図 1 8 に示すデータバスライン 1 0 1 の断線部 2 3 1 が発見されているものとする。

【 0 0 7 8 】

コンタクトホール 1 0 7 及び 1 1 1 を形成するためにレジストを基板全面に塗布してレジスト層 2 3 9 を形成したら、図 1 9 (a) に示すように、断線部 2 3 1 の両端側のデータバスライン 1 0 1 断線端上のレジスト層 2 3 9 にスポット露光又はレーザ光照射を行ってからパターニングし、データバスライン 1 0 1 の幅よりも長い幅を有しデータバスライン 1 0 1 を横断する位置にホール 2 4 1、2 4 3 を形成する。

【 0 0 7 9 】

次に、図 1 9 (b) に示すように、ドライエッチングを用いた選択エッチングによるコンタクトホール 1 0 7、1 1 1 の形成及び端子部（図示せず）の窓開けと同時に、ホール 2 4 1、2 4 3 内を選択エッチングし、データバスライン 1 0 1 断線端の上面を露出させると共にデータバスライン 1 0 1 の幅方向両側にガラス基板 1 2 1 面に到達する断線修復用コンタクトホール 2 4 7、2 4 9 を形成する。

【 0 0 8 0 】

次に、レーザ CVD 法を用いて、図 1 9 (c) に示すように、断線修復用コンタクトホール 2 4 7、2 4 9 とをレーザ CVD 膜 2 5 0 で接続する。次に、基板全面に ITO 等の透明電極材を成膜してからパターニングし、図 1 9 (d) に示すように画素電極 1 1 3 を形成する。

こうすることにより、図 1 8 に示すように、データバスライン 1 0 1 の一方の断線端と他方の断線端とが、断線修復用コンタクトホール 2 3 3、2 3 5 間に形

成されたレーザCVD膜237で電氣的に接続されて断線欠陥が修復される。

【0081】

本例によれば、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極の汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができ、また、マスク数を増やすことなく修復作業が行える。

なお本例では、レーザCVD法による結線は画素電極形成後に行うようにしてもよい。

【0082】

さらに、断線修復用コンタクトホールは、配線パターンを挟むように形成しているため、配線パターン上のみにコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

(例3)

図20は、図9と同様に液晶表示パネルのTFT基板を液晶層側から見た基板面を示している。図20は、3本のデータバスライン101a、101b、101cと3本のゲートバスライン103a、103b、103cで画定される4つの画素領域内の画素電極113a、113b、113c、113dを示している。各画素領域には、蓄積容量バスライン115a、115bが形成されている。

【0083】

図20は、データバスライン101bが、ゲートバスライン103bを跨いで2画素領域に及ぶ断線部251で断線し、画素電極113dに接続されるTFTのドレイン電極117dとデータバスライン101bとの接続が断たれている状態を示している。

本例では、まず、断線部251の両端のデータバスライン101b断線端上に、例1と同様に、データバスライン101の幅よりも大きめの断線修復用コンタクトホール253、255をデータバスライン101bを横断してそれぞれ形成する。次いで、断線修復用コンタクトホール253と画素電極113bの左辺端との間をレーザCVD膜257により接続し、同じく断線修復用コンタクトホール255と画素電極113dの左辺端との間をレーザCVD膜259により接続

する。また、画素電極 1 1 3 b の下辺端と 1 1 3 d の上辺端との間をレーザ C V D 膜 2 6 1 で直接接続する。なお、画素電極 1 1 3 a ~ 1 1 3 d の形成前に、画素電極 1 1 3 b に接続される T F T のドレイン電極 1 1 7 b の根本部の切断位置 2 6 3 にレーザ光を照射して切断し、データバスライン 1 0 1 b との接続を遮断しておく。

【 0 0 8 4 】

その結果、データバスライン 1 0 1 b の一方の断線端は断線修復用コンタクトホール 2 5 3 のレーザ C V D 膜 2 5 7 を介して画素電極 1 1 3 b と接続され、データバスライン 1 0 1 の他方の断線端は断線修復用コンタクトホール 2 5 5 のレーザ C V D 膜 2 5 9 を介して画素電極 1 1 3 d と接続され、画素電極 1 1 3 b と画素電極 1 1 3 d とがレーザ C V D 膜 2 6 1 で接続されるので、データバスライン 1 0 1 b の断線部 2 5 1 を迂回して電氣的な接続を採ることができる。なお、断線修復用コンタクトホール 2 5 3、2 5 5 は、上記各実施例と同様に形成されているので、同様に信頼性の高い電氣的接続が得られる。

【 0 0 8 5 】

(例 4)

図 2 1 は、図 9 と同様に液晶表示パネルの T F T 基板を液晶層側から見た基板面を示している。図 2 1 では、3 本のデータバスライン 1 0 1 a、1 0 1 b、1 0 1 c と 2 本のゲートバスライン 1 0 3 a、1 0 3 b が示され、これらにより画定される 2 つの画素領域（画素電極 1 1 3 a、1 1 3 b）が示されている。また、2 つの画素領域を横断する蓄積容量バスライン 1 1 5 が示されている。

【 0 0 8 6 】

また、図 2 1 において、データバスライン 1 0 1 a と接続されている T F T のチャネル保護層 1 0 5 a とデータバスライン 1 0 1 b との間でゲートバスライン 1 0 3 a が断線（断線部 2 7 1）している。

まず、画素電極 1 1 3 a の上部両端側におけるゲートバスライン 1 0 3 a 上に、当該ゲートバスライン 1 0 3 a の幅よりも長い幅の断線修復用コンタクトホール 2 7 3、2 7 5 をゲートバスライン 1 0 3 a を横断してそれぞれ形成する。次いで、断線修復用コンタクトホール 2 7 3、2 7 5 と画素電極 1 1 3 a との間を

レーザCVD膜277、279によりそれぞれ接続する。このとき、画素電極113aに接続されるTFTのドレイン電極117aの根本部の切断位置281にレーザ光を照射して切断し、データバスライン101aとの接続を遮断しておく。

【0087】

本例の断線修復方法について図22を用いてより具体的に説明する。図22は、図21のS-S'線で切断したゲートバスライン103a近傍の断面を示している。まず、図22に示すコンタクトホール107及び111を形成する前に予めゲートバスライン103及びデータバスライン101の断線検査がなされており、断線検査の結果、図21に示すゲートバスライン103aの断線部271が発見されているものとする。

【0088】

コンタクトホール107及び111を形成するためにレジストを基板全面に塗布してレジスト層283を形成したら、断線部271（図21参照）の両端側のゲートバスライン103a断線端上のレジスト層283にスポット露光又はレーザ光照射を行ってからパターニングし、ゲートバスライン103aの幅よりも長い幅を有しゲートバスライン103aを横断する位置にレジストホール285を形成する（図22（a）参照）。

【0089】

次に、図22（b）に示すように、ドライエッチングを用いた選択エッチングによるコンタクトホール107、111の形成及び端子部（図示せず）の窓開けと同時に、ホール285内を選択エッチングし、ゲートバスライン103a断線端の上面を露出させると共にゲートバスライン103aの幅方向両側にガラス基板121面に到達する断線修復用コンタクトホール287を形成する。

【0090】

次に、基板全面にITO等の透明電極材を成膜してからパターニングし、図22（c）に示すように画素電極113を形成する。次に、レーザCVD法を用いて、図22（d）に示すように、断線修復用コンタクトホール287内のゲートバスライン103aと画素電極113aとをレーザCVD膜279で接続する。

同様にして断線修復用コンタクトホール 2 7 3 内と画素電極 1 1 3 a とをレーザ CVD 膜 2 7 7 で接続する。

【 0 0 9 1 】

こうすることにより、図 2 1 に示すように、ゲートバスライン 1 0 3 a の一方の断線端と他方の断線端とが、断線修復用コンタクトホール 2 7 3 及び画素電極 1 1 3 a 間に形成されたレーザ CVD 膜 2 7 7 と断線修復用コンタクトホール 2 7 5 及び画素電極 1 1 3 a 間に形成されたレーザ CVD 膜 2 7 9 とで電氣的に接続されて断線欠陥が修復される。

【 0 0 9 2 】

本例によれば、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極への汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができる。また、マスク数を増やすことなく修復作業が行える。

さらに、断線修復用コンタクトホールは、ゲートバスラインを挟むように形成しているため、ゲートバスライン上のみコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

【 0 0 9 3 】

また、断線修復用コンタクトホールは、断線部の両側に一箇所ずつしか設けていないので、複数設ける場合に比してレーザ CVD 膜で簡単且つ確実に埋めることができる。

また、レーザ CVD 膜により画素電極を介して迂回接続しているので長い断線部も修復することができ、殆どの断線不良を救済できるようになる。

【 0 0 9 4 】

(例 5)

図 2 3 は、図 9 と同様に液晶表示パネルの TFT 基板を液晶層側から見た基板面を示している。図 2 3 は、3 本のデータバスライン 1 0 1 a、1 0 1 b、1 0 1 c と 2 本のゲートバスライン 1 0 3 a、1 0 3 b が示され、これらにより画定される 2 つの画素領域（画素電極 1 1 3 a、1 1 3 b）が示されている。また、2 つの画素領域を横断する蓄積容量バスライン 1 1 5 が示されている。

【 0 0 9 5 】

図 2 3 においてゲートバスライン 1 0 3 a は、データバスライン 1 0 1 a に接続される T F T のチャネル保護層 1 0 5 a とデータバスライン 1 0 1 b との間の断線部 3 0 1 で断線している。

まず、断線部 3 0 1 の両端のゲートバスライン 1 0 3 a 断線端上に、ゲートバスライン 1 0 3 a の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール 3 0 3、3 0 5 がゲートバスライン 1 0 3 a を横断するようにそれぞれ形成する。断線修復用コンタクトホール 3 0 3、3 0 5 内にはゲートバスライン 1 0 3 a がその側面を含めて露出している。次いで、断線修復用コンタクトホール 3 0 3、3 0 5 内部及び断線修復用コンタクトホール 2 3 3、2 3 5 間をレーザ C V D 膜 3 0 7 により接続する。こうすることにより、ゲートバスラインに発生する断線欠陥を確実に修復することができる。

【 0 0 9 6 】

本例の断線修復方法について図 2 4 を用いてより具体的に説明する。図 2 4 は、図 2 3 の T - T' 線で切断したゲートバスライン 1 0 3 a 近傍の断面を示している。まず、図 2 3 に示すコンタクトホール 1 0 7 及び 1 1 1 を形成する前に予めゲートバスライン 1 0 3 及びデータバスライン 1 0 1 の断線検査がなされており、断線検査の結果、図 2 3 に示すゲートバスライン 1 0 3 a の断線部 3 0 1 が発見されているものとする。

【 0 0 9 7 】

コンタクトホール 1 0 7 及び 1 1 1 を形成するためにレジストを基板全面に塗布してレジスト層 3 0 9 を形成したら、図 2 4 (a) に示すように、断線部 3 0 1 の両端側のゲートバスライン 1 0 3 a 断線端上のレジスト層 3 0 9 にスポット露光又はレーザ光照射を行ってからパターニングし、ゲートバスライン 1 0 3 a の幅よりも長い幅を有しゲートバスライン 1 0 3 a を横断する位置にホール 3 1 1、3 1 3 を形成する。

【 0 0 9 8 】

次に、図 2 4 (b) に示すように、ドライエッチングを用いた選択エッチングによるコンタクトホール 1 0 7、1 1 1 の形成及び端子部（図示せず）の窓開け

と同時に、ホール 3 1 1、3 1 3 内を選択エッチングし、ゲートバスライン 1 0 3 a 断線端の上面を露出させると共にゲートバスライン 1 0 3 a の幅方向両側にガラス基板 1 2 1 面に到達する断線修復用コンタクトホール 3 1 5、3 1 7 を形成する。

【0 0 9 9】

次に、レーザ C V D 法を用いて、図 2 4 (c) に示すように、断線修復用コンタクトホール 3 1 5、3 1 7 とをレーザ C V D 膜 3 0 7 で接続する。次に、基板全面に I T O 等の透明電極材を成膜してからパターニングして画素電極 1 1 3 を形成する。

こうすることにより、図 2 3 に示すように、ゲートバスライン 1 0 3 a の一方の断線端と他方の断線端とが、断線修復用コンタクトホール 3 1 5、3 1 7 間に形成されたレーザ C V D 膜 3 0 7 で電氣的に接続されて断線欠陥が修復される。

【0 1 0 0】

本例によれば、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極の汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができ、また、マスク数を増やすことなく修復作業が行える。

なお本実施例では、レーザ C V D 法による結線は画素電極形成後に行うようにしてもよい。

【0 1 0 1】

さらに、断線修復用コンタクトホールは、配線パターンを挟むように形成しているため、配線パターン上のみにコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

(例 6)

図 2 5 は、図 9 と同様に液晶表示パネルの T F T 基板を液晶層側から見た基板面を示している。図 2 5 は、3 本のデータバスライン 1 0 1 a、1 0 1 b、1 0 1 c と 2 本のゲートバスライン 1 0 3 a、1 0 3 b で画定される 4 つの画素領域内の画素電極 1 1 3 a、1 1 3 b、1 1 3 c、1 1 3 d を示している。各画素領域には、蓄積容量バスライン 1 1 5 a、1 1 5 b が形成されている。

【0102】

図25は、ゲートバスライン103aが、データバスライン101bを挟んで2画素領域に及ぶ断線部321で断線している状態を示している。

本例では、まず、断線部321の両端のゲートバスライン103a断線端上に、ゲートバスライン103aの幅よりも長い幅の断線修復用コンタクトホール323、325をゲートバスライン103aを横断してそれぞれ形成する。次いで、断線修復用コンタクトホール323と画素電極113cの左辺端との間をレーザCVD膜327により接続し、同じく断線修復用コンタクトホール325と画素電極113dの左辺端との間をレーザCVD膜329により接続する。また、画素電極113cと113dとの間をレーザCVD膜331で直接接続する。なお、画素電極113a～113dの形成前に、画素電極113cに接続されるTFTのドレイン電極117aの根本部の切断位置333にレーザ光を照射して切断し、データバスライン101aとの接続を遮断しておく。同様に、画素電極113dに接続されるTFTのドレイン電極117bの根本部の切断位置335にレーザ光を照射して切断し、データバスライン101bとの接続を遮断しておく。

【0103】

その結果、ゲートバスライン103aの一方の断線端は断線修復用コンタクトホール323のレーザCVD膜327を介して画素電極113cと接続され、データバスライン101の他方の断線端は断線修復用コンタクトホール325のレーザCVD膜329を介して画素電極113dと接続され、画素電極113cと画素電極113dとがレーザCVD膜331で接続されるので、ゲートバスライン103aの断線部321を迂回して電氣的な接続をとることができる。なお、断線修復用コンタクトホール323、325は、上記した各例と同様に形成されているので、同様に信頼性の高い電氣的接続が得られる。

【0104】

(例7)

図26は、図9と同様に液晶表示パネルのTFT基板を液晶層側から見た基板面を示している。図26では、3本のデータバスライン101a、101b、1

01cと2本のゲートバスライン103a、103bが示され、これらにより画定される2つの画素領域（画素電極113a、113b）が示されている。また、ゲートバスライン103aと103bの間に蓄積容量バスライン115が形成されている。図26において蓄積容量バスライン115は、画素電極113a領域内の断線部341で断線している。

【0105】

まず、断線部341の両側で、画素電極113aとデータバスライン101a、101bとの間の領域の蓄積容量バスライン115上に、当該蓄積容量バスライン115の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール343、345を蓄積容量バスライン115を横断してそれぞれ形成する。

断線修復用コンタクトホール343、345内には蓄積容量バスライン115がその側面を含めて露出している。次いで、断線修復用コンタクトホール343内部及び画素電極113a間と断線修復用コンタクトホール345及び画素電極113a間とをそれぞれレーザCVD膜347、349により接続する。なお、画素電極113aの形成前に、画素電極113aに接続されるTFTのドレイン電極117aの根本部の切断位置351にレーザ光を照射して切断し、データバスライン101aとの接続を遮断しておく。

【0106】

こうすることにより、蓄積容量バスライン115に発生する断線欠陥を確実に修復することができる。

本例の断線修復方法について図27を用いてより具体的に説明する。図27は、図26のU-U'線で切断した蓄積容量バスライン115近傍の断面を示している。まず、図26に示すコンタクトホール107及び111を形成する前に予め蓄積容量バスライン115の断線検査がなされており、断線検査の結果、図26に示す蓄積容量バスライン115の断線部341が発見されているものとする。

【0107】

コンタクトホール107及び111を形成するためにレジストを基板全面に塗布してレジスト層353を形成したら、図27(a)に示すように、断線部34

1の両端側の蓄積容量バスライン115断線端上のレジスト層353にスポット露光又はレーザ光照射を行ってからパターニングし、蓄積容量バスライン115の幅よりも長い幅を有し蓄積容量バスライン115を横断する位置にホール355、357を形成する。

【0108】

次に、図27(b)に示すように、ドライエッチングを用いた選択エッチングによるコンタクトホール107、111の形成及び端子部(図示せず)の窓開けと同時に、ホール355、357内を選択エッチングし、蓄積容量バスライン115断線端の上面を露出させると共に蓄積容量バスライン115の幅方向両側にガラス基板121面に到達する断線修復用コンタクトホール361、363を形成する。

【0109】

次に、図27(c)に示すように、基板全面にITO等の透明電極材を成膜してからパターニングして画素電極113を形成する。次に、図27(d)に示すように、レーザCVD法を用いて、断線修復用コンタクトホール361、363をそれぞれレーザCVD膜307で画素電極113aに接続する。

こうすることにより、図26に示すように、蓄積容量バスライン115の一方の断線端と他方の断線端とが、断線修復用コンタクトホール361、363及び画素電極113a間に形成されたレーザCVD膜347、349で電氣的に接続されて断線欠陥が修復される。

【0110】

本例によれば、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極の汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができ、また、マスク数を増やすことなく修復作業が行える。

さらに、断線修復用コンタクトホールは、蓄積容量バスライン115を挟むように形成しているため、配線パターン上のみにコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

【0111】

(例 8)

図 2 8 は、図 9 と同様に液晶表示パネルの T F T 基板を液晶層側から見た基板面を示している。図 2 8 は、3 本のデータバスライン 1 0 1 a、1 0 1 b、1 0 1 c と 2 本のゲートバスライン 1 0 3 a、1 0 3 b で画定される 2 つの画素領域内の画素電極 1 1 3 a、1 1 3 b を示している。各画素領域には、蓄積容量バスライン 1 1 5 が形成されている。

【0 1 1 2】

図 2 8 は、蓄積容量バスライン 1 1 5 が、データバスライン 1 0 1 b を挟んで 2 画素領域に及ぶ断線部 3 7 1 で断線している状態を示している。

本例では、まず、断線部 3 7 1 の両端の蓄積容量バスライン 1 1 5 上であって、画素電極 1 1 3 a とデータバスライン 1 0 1 a との間の領域の蓄積容量バスライン 1 1 5 上に、当該蓄積容量バスライン 1 1 5 の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール 3 7 3 を蓄積容量バスライン 1 1 5 を横断するように形成する。同様に、画素電極 1 1 3 b とデータバスライン 1 0 1 c との間の領域の蓄積容量バスライン 1 1 5 上に、当該蓄積容量バスライン 1 1 5 の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール 3 7 5 を蓄積容量バスライン 1 1 5 を横断するように形成する。断線修復用コンタクトホール 3 7 3、3 7 5 内には蓄積容量バスライン 1 1 5 がその側面を含めて露出している。

【0 1 1 3】

次いで、断線修復用コンタクトホール 3 7 3 内部及び画素電極 1 1 3 a 間と断線修復用コンタクトホール 3 7 5 及び画素電極 1 1 3 c 間とをそれぞれレーザ C V D 膜 3 7 7、3 7 9 により接続する。さらに、画素電極 1 1 3 a と 1 1 3 b との間をレーザ C V D 膜 3 8 1 で直接接続する。

なお、画素電極 1 1 3 の形成前に、画素電極 1 1 3 a に接続される T F T のドレイン電極 1 1 7 a の根本部の切断位置 3 8 3 にレーザ光を照射して切断し、データバスライン 1 0 1 a との接続を遮断しておく。同様に、画素電極 1 1 3 b に接続される T F T のドレイン電極 1 1 7 b の根本部の切断位置 3 8 5 にレーザ光を照射して切断し、データバスライン 1 0 1 b との接続を遮断しておく。

【0 1 1 4】

以上の結果、蓄積容量バスライン 1 1 5 の一方の断線端は断線修復用コンタクトホール 3 7 3 のレーザ C V D 膜 3 7 7 を介して画素電極 1 1 3 a と接続され、蓄積容量バスライン 1 1 5 の他方の断線端は断線修復用コンタクトホール 3 7 5 のレーザ C V D 膜 3 7 9 を介して画素電極 1 1 3 b と接続され、画素電極 1 1 3 a と画素電極 1 1 3 b とがレーザ C V D 膜 3 8 1 で接続されるので、蓄積容量バスライン 1 1 5 の断線部 3 7 1 を迂回して電氣的な接続をとることができる。なお、断線修復用コンタクトホール 3 7 3、3 7 5 は、上記した各例と同様に形成されているので、同様に信頼性の高い電氣的接続が得られる。

【 0 1 1 5 】

(例 9)

図 2 9 は、液晶表示パネルの T F T 基板におけるゲートバスライン及びデータバスラインの引き出し線（リード線）の形成領域を液晶層側から見た基板面を示している。図 2 9 では、表示領域内のゲートバスライン及びデータバスライン 3 9 1 が引き出し線 3 9 3 を介して外部接続用の端子部 3 9 5 に接続される様子が示されている。

【 0 1 1 6 】

図 2 9 において、引き出し線 3 9 3 のうちの 1 本が断線部 3 9 7 で断線している。本例では、断線部 3 9 7 の両端の引き出し線 3 9 3 断線端上に、引き出し線 3 9 3 の幅よりも長い幅を有する断線修復用コンタクトホール 4 1 3、4 1 5 を引き出し線 3 9 3 を横断してそれぞれ形成する。次いで、断線修復用コンタクトホール 4 0 1 と 4 0 3 の間をレーザ C V D 膜 4 0 5 により直接接続する。

【 0 1 1 7 】

本例の断線修復方法について図 3 0 を用いてより具体的に説明する。図 3 0 は、図 2 9 の V - V ' 線で切断した引き出し線 3 9 3 近傍の断面を示している。まず、不図示のコンタクトホール 1 0 7 及び 1 1 1 を形成する前に予め引き出し線 3 9 3 の断線検査がなされており、断線検査の結果、図 2 9 に示す引き出し線 3 9 3 の断線部 3 9 7 が発見されているものとする。

【 0 1 1 8 】

コンタクトホール 1 0 7 及び 1 1 1 を形成するためにレジストを基板全面に塗

布してレジスト層 4 0 7 を形成したら、図 3 0 (a) に示すように、断線部 3 9 7 の両端側の引き出し線 3 9 3 断線端上のレジスト層 4 0 7 にスポット露光又はレーザ光照射を行ってからパターニングし、引き出し線 3 9 3 の幅よりも長い幅を有し引き出し線 3 9 3 を横断する位置にホール 4 0 9、4 1 1 を形成する。

【 0 1 1 9 】

次に、図 3 0 (b) に示すように、ドライエッチングを用いた選択エッチングによるコンタクトホール 1 0 7、1 1 1 の形成及び端子部（図示せず）の窓開けと同時に、ホール 4 0 9、4 1 1 内を選択エッチングし、引き出し線 3 9 3 断線端の上面を露出させると共に引き出し線 3 9 3 の幅方向両側にガラス基板 1 2 1 面に到達する断線修復用コンタクトホール 4 1 3、4 1 5 を形成する。

【 0 1 2 0 】

次に、基板全面に I T O 等の透明電極材を成膜してからパターニングして画素電極 1 1 3 （不図示）を形成する。次に、図 3 0 (c) に示すように、レーザ C V D 法を用いて、断線修復用コンタクトホール内 4 1 3 及び 4 1 5 をレーザ C V D 膜 4 0 5 で接続する。

こうすることにより、図 2 9 に示すように、引き出し線 3 9 3 の一方の断線端と他方の断線端とが、断線修復用コンタクトホール 4 1 3、4 1 5 間に形成されたレーザ C V D 膜 4 0 5 で電氣的に接続されて断線欠陥が修復される。

【 0 1 2 1 】

本例によれば、画素電極形成前に絶縁膜をドライエッチングして断線修復用コンタクトホールを形成するので、従来のようなレーザ照射による画素電極の汚染もなく精度よく断線修復用コンタクトホールを形成することができ、また、マスク数を増やすことなく修復作業が行える。

さらに、断線修復用コンタクトホールは、引き出し線 3 9 3 を挟むように形成しているため、配線パターン上のみにコンタクトホールを形成した場合に比べ接触面積が広く接続の信頼性が高くなる。

【 0 1 2 2 】

（例 1 0）

図 3 1 は、図 9 と同様に液晶表示パネルの T F T 基板を液晶層側から見た基板

面を示している。図 3 1 では、3 本のデータバスライン 1 0 1 a、1 0 1 b、1 0 1 c と 3 本のゲートバスライン 1 0 3 a、1 0 3 b、1 0 3 c が示され、これらにより画定される 4 つの画素領域（画素電極 1 1 3 a、1 1 3 b、1 1 3 c、1 1 3 d）が示されている。また、ゲートバスライン 1 0 3 a と 1 0 3 b の間に蓄積容量バスライン 1 1 5 a が示され、ゲートバスライン 1 0 3 b と 1 0 3 c の間に蓄積容量バスライン 1 1 5 b が示されている。

【 0 1 2 3 】

図 3 1 において、データバスライン 1 0 1 b が、画素電極 1 1 3 a と 1 1 3 b の間にある断線部 4 2 1 で断線している。ゲートバスライン 1 0 3 b が、画素電極 1 1 3 c の右上端における断線部 4 2 3 で断線している。また、蓄積容量バスライン 1 1 5 b が、画素電極 1 1 3 c と 1 1 3 d の間で双方の領域に跨る断線部 4 2 5 で断線している。

【 0 1 2 4 】

この場合、まず断線部 4 2 1、4 2 3、4 2 5 の両端部直上の保護膜を、それぞれ、断線部の線幅よりも広いレーザ CVD 膜 4 2 7、4 2 9、4 3 1 で被覆する。次いで、レーザウェルディング法により各断線部の両端部に黒丸で示すレーザウェルディング部を形成し、断線している配線パターンの断線端をレーザ CVD 膜 4 2 7、4 2 9、4 3 1 により直接接続する。

【 0 1 2 5 】

以下、図 3 2 ～図 3 4 を用いて具体的に説明する。図 3 2 は、図 3 1 に示す W - W' 線で切断したデータバスライン 1 0 1 b 近傍の断面を示している。図 3 5 は、図 3 1 に示す X - X' 線で切断したゲートバスライン 1 0 3 b 近傍の断面を示している。図 3 4 は、図 3 1 に示す Y - Y' 線で切断した蓄積容量バスライン 1 1 5 b 近傍の断面を示している。

【 0 1 2 6 】

まず、図 3 2 乃至図 3 4 の（a）に示すように、断線部 4 2 1、4 2 3、4 2 5 の両端部を含む直上の保護膜 1 3 3 にレーザ CVD 膜 4 2 7、4 2 9、4 3 1 を断線部の線幅よりも広く形成する。次に、図 3 2 乃至図 3 4 の（b）に示すように、裏面側からまたは表面側から断線部 4 2 1、4 2 3、4 2 5 の両端部に向

けてレーザ光（例えばYAGレーザ光）を照射するレーザウエルディング法を実施し、断線部421、423、425の両端部にレーザウエルディング部を形成する。

【0127】

図32（b）に示すように、断線部421におけるレーザウエルディング部433、434によりレーザCVD膜427とデータバスライン101bとが接続されて断線部421での断線が修復されている。図33（b）に示すように、断線部423におけるレーザウエルディング部435、436によりレーザCVD膜429とゲートバスライン103bとが接続されて断線部423での断線が修復されている。図34（b）に示すように、断線部425におけるレーザウエルディング部437、438によりレーザCVD膜431と蓄積容量バスライン115bとが接続されて断線部425での断線が修復されている。

【0128】

これにより、断線部421は、データバスライン101bの一方の断線端から、レーザウエルディング部433、レーザCVD膜427、及びレーザウエルディング部434を介してデータバスライン101bの他方の断線端と電氣的に接続される。断線部423は、ゲートバスライン103bの一方の断線端から、レーザウエルディング部435、レーザCVD膜429、及びレーザウエルディング部436を介してゲートバスライン103bの他方の断線端と電氣的に接続される。また、断線部425は、蓄積容量バスライン115bの一方の断線端から、レーザウエルディング部437、レーザCVD膜431、及びレーザウエルディング部438を介して蓄積容量バスライン115bの他方の断線端と電氣的に接続される。

【0129】

なお、断線部425において以上説明した修復方法を採用する場合には、画素電極113cの右辺端と画素電極113dの左辺端とが接続されるので、画素電極113cに接続されるTFTのドレイン電極117a及び画素電極113dに接続されるTFTのドレイン電極117bは、それぞれ、データバスライン101a、101bから切り離しておく必要がある。

【 0 1 3 0 】

(第 2 の実施の形態)

次に、本発明の第 2 実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法を図 3 5 乃至図 5 3 を用いて説明する。図 3 5 は、本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法の原理説明図である。図 3 5 (a) は、透明ガラス基板 5 0 0 上にゲートバスライン 5 0 2 が形成され、その上に絶縁膜 (ゲート絶縁膜 ; S i N) 5 0 4 を介してデータバスライン 5 0 6 がゲートバスライン 5 0 2 に交差して形成され、その上に絶縁膜 (保護膜 ; S i N) 5 0 8 が形成される表示パネルを示している。さらに図 3 5 (a) は、ゲートバスライン 5 0 2 とデータバスライン 5 0 6 とが層間短絡部 5 1 0 において短絡していることを示している。

【 0 1 3 1 】

図 3 5 (b) に示すように、最上層の絶縁膜 (S i N) 5 0 8 の上部から層間短絡部 5 1 0 を挟みデータバスライン 5 0 6 に沿った両側にレーザ光を照射し、データバスライン 5 0 6 を断線部 5 1 2 、 5 1 4 で断線させる。

次いで、図 3 5 (c) に示すように、断線部 5 1 2 、 5 1 4 の外側端上における絶縁膜 (S i N) 5 0 8 にレーザ光を照射して、データバスライン 5 0 6 が剥き出しになるようにコンタクトホール 5 1 6 、 5 1 8 をそれぞれ形成する。

【 0 1 3 2 】

次に、図 3 5 (d) に示すように、レーザ C V D 法によりコンタクトホール 5 1 6 、 5 1 8 それぞれの内周及び開口部周辺の絶縁層 5 0 8 上に金属膜を成膜してメタル堆積部 5 2 0 、 5 2 2 を形成する。次いで、絶縁膜 5 0 8 上に形成されているメタル堆積部 5 2 0 と 5 2 2 の間を、次の (A) ~ (E) のいずれかの方法で電氣的に接続し、層間短絡を修復する。

【 0 1 3 3 】

(A) 絶縁膜 5 0 8 上にメタル堆積部 5 2 0 と 5 2 2 を形成する際に引き続いてメタル堆積部 5 2 0 と 5 2 2 の間をレーザ C V D 法により成膜した金属膜で直接接続する。

(B) 予めデータバスライン 5 0 6 の側方に所定長さの予備配線を並置形成し

ておき、予備配線の両端上に最上層の絶縁膜 5 0 8 に開口するコンタクトホールを設け、予備配線のコンタクトホールとメタル堆積部 5 2 0 及び 5 2 2 の間をレーザ C V D 法により成膜した金属膜で接続する。

【 0 1 3 4 】

(C) 画素電極とメタル堆積部 5 2 0 及び 5 2 2 の間をレーザ C V D 法により成膜した金属膜で接続する。

(D) 図 3 5 (c) のコンタクトホール 5 1 6、5 1 8 を設けずに、予めデータバスライン 5 0 6 の両断線部の外側に予備パッドをそれぞれ延設し、予備パッド上に最上層の絶縁膜 5 0 8 に開口するコンタクトホールを設け、両コンタクトホール間をレーザ C V D 法により成膜した金属膜で接続する。

【 0 1 3 5 】

(E) 図 3 5 (c) のコンタクトホール 5 1 6、5 1 8 を設けたのち、データバスラインの両断線部の外側端上の絶縁層 5 0 8 にコンタクトホール 5 1 6、5 1 8 とつながる透明導電体膜を予備パッドとしてそれぞれ成膜し、両予備パッド間をレーザ C V D 法により成膜した金属膜で接続する。

これにより、断線化したデータバスライン 5 0 6 の断線端間が、絶縁膜 5 0 8 上にレーザ C V D 法で描画した金属膜で接続され、層間短絡が修復される。以上はデータバスライン 5 0 6 を断線化して層間短絡を修復する場合であるが、データバスライン 5 0 6 ではなく、ゲートバスライン 5 0 2 や図示しない蓄積容量バスラインを同様に断線化して層間短絡を修復することもできることは言うまでもない。

【 0 1 3 6 】

このように、本第 2 の実施の形態によれば、層間短絡部（線欠陥箇所）をレーザ C V D 法で配線を描画して修復することにより、表示領域内で線欠陥を修復することができる。以下、本第 2 の実施の形態による欠陥修復方法を例を用いて具体的に説明する。

なお、以下の例では、コンタクトホールの形成に用いるレーザ光は、Y A G パルスレーザの第 3 高調波（3 5 5 n m）あるいは第 4 高調波（2 6 6 n m）である。また、レーザ C V D 法による金属膜の成膜は、W（タングステン）有機金属

、Mo（モリブテン）有機金属あるいはCr（クロム）有機金属を含むArガスを流しながら有機金属ガス（成膜ガス）濃度、レーザパワー、スキャン速度及び回数を調整してYAG 355nmの連続レーザ光を照射して膜を堆積させるようにしている。

【0137】

具体的な成膜条件を示す。成膜ガスは、金属カルボニル {W(CO)₆、Cr(CO)₆} である。レーザパワーは、アッテネータ値として、0.2～0.4である。スキャン速度は、3.0 μm/secである。スキャン回数は、1往復である。キャリアガス（Ar）流量は、90 cc/minである。この条件で成膜すれば、W（タングステン）で膜厚が400～600 nm、比抵抗が100～150 μΩ・cmが得られる。なお、W単体での比抵抗は5.65 μΩ・cmである。

【0138】

コンタクトホール径は、レーザ条件にもよるが2～5 μm径レベルのものを使用している。レーザCVD法によって成膜した金属配線部は最小描画線幅が5 μm、膜厚は0.2 μm、抵抗率は50 μΩ・cm以下である。この条件により層間短絡を修復して液晶表示パネルを構成しても問題ないことは確認されている。

（例1）

図36は、液晶表示装置のアモルファスシリコン（a-Si）TFT基板の層間短絡部分を液晶層側から見た基板面を示している。図36は、2本のデータバスライン506a、506bと1本のゲートバスライン502とを示しており、これらにより2つの画素領域（画素電極524a、524b）が画定されている。また、2つの画素電極524a、524b下層中央部を左右方向に横断する蓄積容量バスライン526が形成されている。

【0139】

図36において、データバスライン506aが、層間短絡部510aでゲートバスライン502と短絡している。また、データバスライン506aが、層間短絡部510bで蓄積容量バスライン526と短絡している。

この場合、絶縁基板上のゲートバスライン502とデータバスライン506a

の層間短絡を修復するために、まず、データバスライン 5 0 6 a の層間短絡部 5 1 0 a の両側にレーザ光を照射して断線部 5 1 2 a、5 1 2 b を形成し、データバスライン 5 0 6 a を切断する（図 3 5（a）参照）。次に、最上層の絶縁膜（SiN）5 0 8 の上方から層間短絡部 5 1 0 a の両側に YAG パルスレーザ光を照射し、データバスライン 5 0 6 a が剥き出しになるようにコンタクトホール 5 1 6 a、5 1 6 b をそれぞれ形成する（図 3 5（b）参照）。次に、コンタクトホール 5 1 6 a と 5 1 6 b の間をレーザ CVD 法による金属膜で配線するが、断線部 5 1 2 a、5 1 2 b は、絶縁膜（SiN）5 0 8 に開口しているので、コンタクトホール 5 1 6 a と 5 1 6 b の間をデータバスライン 5 0 6 a 上で直接接続するとゲートバスライン 5 0 2 と短絡する。

【0 1 4 0】

そこで、図 3 6 に示すように、データバスライン 5 0 6 a の断線部 5 1 2 a、5 1 2 b を迂回するようにレーザ CVD 法により成膜した金属配線部 5 2 8 a、5 2 8 b、5 2 8 c により、コンタクトホール 5 1 6 a と 5 1 6 b の間を接続し、層間短絡を修復する。以下、図 3 7、図 3 8 を参照しつつ具体的に説明する。

図 3 7 は、図 3 6 の A-A' 線で切断した T F T 断面を示している。図 3 8 は、図 3 6 の B-B' 線で切断した T F T 断面を示している。図 3 7 に示すように、データバスライン 5 0 6 a 上に設けたコンタクトホール 5 1 6 b（5 1 6 a）をレーザ CVD 法による金属膜で埋めるとともに、データバスライン部 5 0 6 a と交差する向きに所定長さレーザ CVD 法による金属膜を延設して金属配線部 5 2 8 a（5 2 8 b）を形成する。次いで、コンタクトホール 5 1 6 b、5 1 6 a の金属配線部 5 2 8 a、5 2 8 b の端部をレーザ CVD 法による金属配線部 5 2 8 c で接続する。金属配線部 5 2 8 c は、図 3 8 に示すように、ゲートバスライン 5 0 2 を跨いで配設されている。

【0 1 4 1】

その結果、データバスライン 5 0 6 a の断線化した一端部が、コンタクトホール 5 1 6 a、金属配線部 5 2 8 b、金属配線部 5 2 8 c、及びコンタクトホール 5 1 6 b を介してデータバスライン 5 0 6 a の断線化した他端部に電氣的に接続されて層間短絡が修復される。

また、図 3 6 において、絶縁基板上の蓄積容量バスライン 5 2 6 とデータバスライン 5 0 6 a の層間短絡を修復するために、同様に、データバスライン 5 0 6 a の層間短絡部 5 1 0 b の両側にレーザ光を照射して断線部 5 1 2 c、5 1 2 d を形成し断線化する（図 3 5 (a) 参照）。次に、最上層の絶縁膜（SiN）5 0 8 の上方から層間短絡部 5 1 0 a の両側に YAG パルスレーザ光を照射し、データバスライン 5 0 6 a が剥き出しになるようにコンタクトホール 5 1 6 c、5 1 6 d をそれぞれ形成する（図 3 5 (b) 参照）。次に、上記と同様に、データバスライン 5 0 6 a の断線部 5 1 2 c、5 1 2 d を迂回するようにレーザ CVD 法により成膜した金属配線部 5 3 0 a、5 3 0 b により、コンタクトホール 5 1 6 c と 5 1 6 d の間を接続し、層間短絡を修復する。

【0 1 4 2】

（例 2）

図 3 9 は、液晶表示装置の TFT 基板の層間短絡部分を液晶層側から見た基板面を示している。図 3 9 では、2 本のデータバスライン 5 0 6 a、5 0 6 b と 1 本のゲートバスライン 5 0 2 が示され、これらにより画定される 2 つの画素領域（画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b）が示されている。また、2 つの画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b に中央部を左右方向に横断する蓄積容量バスライン 5 2 6 が示されている。

【0 1 4 3】

本例では、データバスライン 5 0 6 とゲートバスライン 5 0 2 が交差する領域において、隣接するデータバスライン 5 0 6 と画素電極 5 2 4 との間に、データバスライン 5 0 6 に沿って所定長さの予備配線 5 3 2 をゲートバスライン 5 0 2 を跨ぐようにして並置している。また、データバスライン 5 0 6 と蓄積容量バスライン 5 2 6 が交差する領域において、隣接するデータバスライン 5 0 6 と画素電極 5 2 4 との間に、データバスライン 5 0 6 の側方に所定長さの予備配線 5 3 2 を蓄積容量バスライン 5 2 6 を跨ぐように並置している。

【0 1 4 4】

例えば、データバスライン 5 0 6 b とゲートバスライン 5 0 2 が交差する領域において、隣接するデータバスライン 5 0 6 b と画素電極 5 2 4 a との間に、デ

ータバスライン 5 0 6 b の側方に所定長さの予備配線 5 3 2 c をゲートバスライン 5 0 2 を跨ぐようにして並置している。また例えば、データバスライン 5 0 6 b と蓄積容量バスライン 5 2 6 が交差する領域において、隣接するデータバスライン 5 0 6 b と画素電極 5 2 4 a との間に、データバスライン 5 0 6 b の側方に所定長さの予備配線 5 3 2 d を蓄積容量バスライン 5 2 6 を跨ぐように並置している。

【 0 1 4 5 】

図 3 9 において、例 1 と同様にデータバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 a でゲートバスライン 5 0 2 と短絡している。また、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 b で蓄積容量バスライン 5 2 6 と短絡している。

まず、層間短絡部 5 1 0 a の修復方法を説明する。本例では、例 1 と同様にデータバスライン 5 0 6 a を断線部 5 1 2 a、5 1 2 b で断線化し、両断線部の外端上にコンタクトホール 5 1 6 a、5 1 6 b を形成する際に、予備配線 5 3 2 a の両端上に絶縁膜 5 0 8 に開口するコンタクトホール 5 3 4 a、5 3 4 b を形成する。

【 0 1 4 6 】

次いで、コンタクトホール 5 1 6 a と 5 3 4 a 間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 3 6 a で接続する。同じくコンタクトホール 5 1 6 b と 5 3 4 b 間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 3 6 b で接続する。

具体的には、図 4 0、図 4 1 に示す手順で層間短絡を修復する。図 4 0 は、図 3 9 の C - C' 線で切断した断面を示している。図 4 0 は、図 3 9 の D - D' 線で切断した断面を示している。図 4 0、図 4 1 に示すように、データバスライン 5 0 6 a を形成する工程で予備配線 5 3 2 a を形成しておく。ゲートバスライン 5 0 2 との層間短絡が生じた場合には、データバスライン 5 0 6 a 上及び予備配線 5 3 2 a 上にコンタクトホール 5 1 6 a (5 1 6 b)、5 3 4 a (5 3 4 b) をそれぞれ形成する。次いで、コンタクトホール 5 1 6 a と 5 3 4 a 間 (コンタクトホール 5 1 6 b と 5 3 4 b 間) を、それらを埋める金属配線部 5 3 6 a (5 3 6 b) で接続する。

【 0 1 4 7 】

その結果、図 4 1 に示すように、予備配線 5 3 2 a は、ゲートバスライン 5 0 2 を跨いで形成されているので、金属配線部 5 3 6 a から予備配線 5 3 2 a を介して金属配線部 5 3 6 b に至る迂回経路が構成されて層間短絡が修復される。この例 2 によれば、レーザ C V D 法により描画するのは、金属配線部 5 3 6 a、5 3 6 b となり、レーザ C V D 法により描画する領域を短くすることができる。

【 0 1 4 8 】

層間短絡部 5 1 0 b についても同様に、コンタクトホール 5 1 6 c、5 1 6 d、5 3 8 a、5 3 8 b をそれぞれ形成し、コンタクトホール 5 1 6 c と 5 3 8 a 間を金属配線部 5 4 0 a で接続し、コンタクトホール 5 1 6 c と 5 3 8 a 間を金属配線部 5 4 0 a で接続することにより、蓄積容量バスライン 5 2 6 との層間短絡が修復される。

【 0 1 4 9 】

(例 3)

図 4 2 は、液晶表示装置の T F T 基板の層間短絡部分を液晶層側から見た基板面を示している。図 4 2 では、2 本のデータバスライン 5 0 6 a、5 0 6 b と 1 本のゲートバスライン 5 0 2 が示され、これらにより 2 つの画素領域（画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b）が画定されている。また、2 つの画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b に中央部を左右方向に横断する蓄積容量バスライン 5 2 6 が示されている。

【 0 1 5 0 】

本例では、データバスライン 5 0 6 a とゲートバスライン 5 0 2 が交差する領域において、ゲートバスライン 5 0 2 の側方に所定長さの予備配線 5 4 2 a をデータバスライン 5 0 6 a を跨ぐようにして並置している。またデータバスライン 5 0 6 a と蓄積容量バスライン 5 2 6 が交差する領域において、蓄積容量バスライン 5 2 6 の側方に所定長さの予備配線 5 4 2 c をデータバスライン 5 0 6 a を跨ぐようにして並置している。

【 0 1 5 1 】

同様に、データバスライン 5 0 6 b とゲートバスライン 5 0 2 が交差する領域において、ゲートバスライン 5 0 2 の側方に所定長さの予備配線 5 4 2 b をデータバスライン 5 0 6 b を跨ぐようにして並置している。またデータバスライン 5

0 6 b と蓄積容量バスライン 5 2 6 が交差する領域において、蓄積容量バスライン 5 2 6 の側方に所定長さの予備配線 5 4 2 d をデータバスライン 5 0 6 b を跨ぐように並置している。これらの予備配線 5 4 2 a ～ 5 4 2 d は、隣接する画素電極と接触しないように形成されている。

【 0 1 5 2 】

図 4 2 において、例 1 と同様に、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 a でデータバスライン 5 0 2 と短絡している。また、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 b で蓄積容量バスライン 5 2 6 と短絡している。

まず、層間短絡部 5 1 0 a の修復方法を説明する。本例では、ゲートバスライン 5 0 2 を断線部 5 1 2 a、5 1 2 b で断線化し、両断線部の外端上にレーザ光を照射してコンタクトホール 5 1 6 a、5 1 6 b を形成する際に、予備配線 5 4 2 a の両端上に絶縁膜 5 0 8 に開口するコンタクトホール 5 4 4 a、5 4 4 b をレーザ光照射により形成する。

【 0 1 5 3 】

次いで、コンタクトホール 5 1 6 a、5 4 4 a 間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 4 6 a で接続する。同じくコンタクトホール 5 1 6 b と 5 4 4 b 間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 4 6 b で接続する。

具体的には、図 4 3、図 4 4 に示す手順で層間短絡を修復する。図 4 3 は、図 4 2 の E - E' 線で切断した断面を示している。図 4 4 は、図 4 2 の F - F' 線で切断した断面を示している。図 4 3、図 4 4 に示すように、ゲートバスライン 5 0 2 を形成する工程で予備配線 5 4 2 a を形成しておく。データバスライン 5 0 6 a との層間短絡が生じた場合には、ゲートバスライン 5 0 2 上及び予備配線 5 4 2 a 上にコンタクトホール 5 1 6 a (5 1 6 b)、5 4 4 a (5 4 4 b) をそれぞれ形成する。次いで、コンタクトホール 5 1 6 a と 5 4 4 a 間 (コンタクトホール 5 1 6 b と 5 4 4 b 間) を、それらを埋める金属配線部 5 4 6 a (5 4 6 b) で接続する。

【 0 1 5 4 】

その結果、予備配線 5 4 2 a は、ゲートバスライン 5 0 2 を跨いで形成されているので、金属配線部 5 4 6 a から予備配線 5 4 2 a を通って金属配線部 5 4 6

bに至る迂回経路が構成されて層間短絡が修復される。本例によれば、レーザCVD法により描画するのは、金属配線部546a、546bとなり、例2と同様に、レーザCVD法により描画する領域を短くすることができる。

【0155】

層間短絡部510bについても同様に、コンタクトホール516c、516d、548a、548bをそれぞれ形成し、コンタクトホール516cと548a間を金属配線部550aで接続し、コンタクトホール516cと548a間を金属配線部550aで接続することにより、蓄積容量バスライン526との層間短絡が修復される。

【0156】

(例4)

図45は、液晶表示装置のTFT基板の層間短絡部分を液晶層側から見た基板面を示している。図45では、2本のデータバスライン506a、506bと1本のゲートバスライン502が示され、これらにより画定される2つの画素領域(画素電極524a、524b)が示されている。また、2つの画素電極524a、524bに中央部を左右方向に横断する蓄積容量バスライン526が示されている。

【0157】

本例では、データバスライン506aとゲートバスライン502との交差付近においてゲートバスライン502の幅方向両側におけるデータバスライン506aの側部に所定長さの予備パッド552a、552bを延設している。データバスライン506bでも同様にして所定長さの予備パッド564a、564bを延設している。また、データバスライン506aと蓄積容量バスライン526との交差付近において蓄積容量バスライン526の幅方向両側におけるデータバスライン506aの側部に所定長さの予備パッド558a、558bを延設している。データバスライン506bでも同様にして所定長さの予備パッド566a、566bを延設している。

【0158】

図45において、例1と同様に、データバスライン506aが、層間短絡部5

1 0 a でデータバスライン 5 0 2 と短絡している。また、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 b で蓄積容量バスライン 5 2 6 と短絡している。

まず、層間短絡部 5 1 0 a の修復方法を説明する。この例 4 では、断線部 5 1 2 a、5 1 2 b でデータバスライン 5 0 6 a を断線化し、両断線部の外端上にレーザ光を照射してコンタクトホール 5 1 6 a、5 1 6 b を形成する際に、予備パッド 5 5 2 a、5 5 2 b の両端上に絶縁膜 5 0 8 に開口するコンタクトホール 5 5 4 a、5 5 4 b をレーザ光照射により形成する。次いで、コンタクトホール 5 4 4 a と 5 5 4 b 間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 5 6 で接続する。

【 0 1 5 9 】

具体的には、図 4 6、図 4 7 に示す手順で層間短絡を修復する。図 4 6 は、図 4 5 の G - G ' 線で切断した T F T 断面を示している。図 4 7 は、図 4 5 の H - H ' 線で切断した T F T 断面を示している。図 4 6、図 4 7 に示すように、データバスライン 5 0 6 a を形成する工程で予備パッド 5 5 2 a、5 5 2 b を形成しておく。データバスライン 5 0 6 a とゲートバスライン 5 0 2 の層間短絡が生じた場合には、予備パッド 5 5 2 a 及び 5 5 2 b 上にコンタクトホール 5 5 4 a、5 5 4 b をそれぞれ形成する。次いで、コンタクトホール 5 5 4 a と 5 5 4 b 間を、それらを埋めるレーザ C V D 法による金属配線部 5 5 6 で接続する。

【 0 1 6 0 】

その結果、予備パッド 5 5 2 a から金属配線部 5 5 6 を通って予備パッド 5 5 2 b に至る迂回経路が構成されて層間短絡が修復される。本例によれば、コンタクトホールを設けるのが予備パッド 5 5 2 a、5 5 2 b の端部だけになるので、予備配線を設ける例 2、3 の場合よりも修復作業の単純化が図れる。

断線部 5 1 0 b についても同様に、予備パッド 5 5 8 a、5 5 8 b の端部に設けたコンタクトホール 5 6 0 a と 5 6 0 b a 間を金属配線部 5 6 2 で接続することにより、蓄積容量バスライン 5 2 6 との層間短絡が修復される。

【 0 1 6 1 】

(例 5)

図 4 8 は、液晶表示装置の T F T 基板の層間短絡部分を液晶層側から見た基板面を示している。図 4 8 では、2 本のデータバスライン 5 0 6 a、5 0 6 b と 1

本のゲートバスライン 5 0 2 が示され、これらにより画定される 2 つの画素領域（画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b）が示されている。また、2 つの画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b に中央部を左右方向に横断する蓄積容量バスライン 5 2 6 が示されている。

【0 1 6 2】

図 4 8 において、例 1 と同様に、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 a でゲートバスライン 5 0 2 と短絡している。また、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 b で蓄積容量バスライン 5 2 6 と短絡している。

以下、層間短絡部 5 1 0 a の修復方法を図 4 9 も参照して説明する。図 4 9 は、図 4 8 の I - I' 線で切断した T F T 断面を示している。本例では、予めデータバスライン 5 0 6 上の絶縁膜に所定間隔でコンタクトホールを開口しておき、画素電極 5 2 4 の形成と同時に、コンタクトホールを介してデータバスライン 5 0 6 と接続された透明電極膜（I T O）からなる予備パッド 5 6 8 a、5 6 8 b・・・を形成している。予備パッド 5 6 8 は、データバスライン 5 0 6 とゲートバスライン 5 0 2 及び蓄積容量バスライン 5 2 6 との交差部近傍に形成している。

【0 1 6 3】

従って、断線部 5 1 2 a、5 1 2 b でデータバスライン 5 0 6 a を切断し、次いで、予備パッド 5 6 8 a、5 6 8 b の端部間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 7 2 で接続するだけで、予備パッド 5 6 8 a から金属配線部 5 7 2 を通って予備パッド 5 6 8 b に至る迂回経路が構成されて層間短絡が修復される。本例によれば、修復時にコンタクトホールを設ける必要がなく、予備パッド 5 6 8 a、5 6 8 b の端部間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 7 2 で接続するだけで修復が完了するので修復作業の大幅な簡素化が図れる。

【0 1 6 4】

層間短絡部 5 1 0 b についても同様に、予備パッド 5 7 4 a、5 7 4 b 端部間をレーザ C V D 法による金属配線部 5 7 8 で接続することにより、蓄積容量バスライン 5 2 6 との層間短絡が修復される。

（例 6）

図 5 0 は、液晶表示装置の T F T 基板の層間短絡部分を液晶層側から見た基板面を示している。図 5 0 では、2 本のデータバスライン 5 0 6 a、5 0 6 b と 1 本のゲートバスライン 5 0 2 が示され、これらにより画定される 2 つの画素領域（画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b）が示されている。また、2 つの画素電極 5 2 4 a、5 2 4 b に中央部を左右方向に横断する蓄積容量バスライン 5 2 6 が示されている。

【 0 1 6 5 】

図 5 0 において、データバスライン 5 0 6 a が、層間短絡部 5 1 0 a でゲートバスライン 5 0 2 と短絡している。また、データバスライン 5 0 6 b が、層間短絡部 5 1 0 b で蓄積容量バスライン 5 2 6 と短絡している。

この場合、本例では、図 5 1、図 5 2、図 5 3 に示す手順で画素電極を經由する迂回路を形成して層間短絡を修復する。図 5 1 は、図 5 0 の J - J' 線で切断した T F T 断面を示している。図 5 2 は、図 5 0 の K - K' 線で切断した断面を示している。図 5 3 は、図 5 0 の L - L' 線で切断した断面を示している。

【 0 1 6 6 】

まず、図 5 0 ～図 5 2 を参照して層間短絡部 5 1 0 a の修復方法を説明する。断線部 5 1 2 a、5 1 2 b でデータバスライン 5 0 6 a を切断し、両断線部の外端上にレーザ光を照射してコンタクトホール 6 0 0 を形成する。次いで、データバスライン 5 0 6 a から延びてゲートバスライン 5 0 2 上に位置する T F T のドレイン電極 5 9 0 上にコンタクトホール 5 9 2 を設ける。

【 0 1 6 7 】

次いで、T F T のソース電極 5 9 4 と画素電極 5 2 4 a とを接続するために形成されているコンタクトホール 5 9 6 と、修復用に形成したコンタクトホール 5 9 2 とを、レーザ C V D 法による金属配線部 5 9 8 で接続する。次いで、コンタクトホール 6 0 0 と画素電極 5 2 4 a の左辺端をレーザ C V D 法による金属配線部 6 0 2 で接続する。

【 0 1 6 8 】

これにより、データバスライン 5 0 6 a の断線化した一端からコンタクトホール 5 9 2、金属配線部 5 9 8、コンタクトホール 5 9 6、画素電極 5 2 4 a、金

属配線部 6 0 2 及びコンタクトホール 6 0 0 を通ってデータバスライン 5 0 6 a の断線化した他端に至る迂回経路が形成されて層間短絡が修復される。

次に、図 5 0 と図 5 3 を参照して層間短絡部 5 1 0 b の修復方法を説明する。断線部 5 1 2 c、5 1 2 d でデータバスライン 5 0 6 a を断線化し、両断線部の外端上にレーザ光照射によりコンタクトホール 6 0 4、6 0 8 を形成する。次いで、コンタクトホール 6 0 4、6 0 8 と画素電極 5 2 4 b との間を、レーザ C V D 法による金属配線部 6 0 6、7 0 0 によりそれぞれ接続する。

【0 1 6 9】

これにより、データバスライン 5 0 6 b の断線化した一端からコンタクトホール 6 0 4、金属配線部 6 0 6、画素電極 5 2 4 b、金属配線部 7 0 0 及びコンタクトホール 6 0 8 を通ってデータバスライン 5 0 6 b の断線化した他端に至る右傾経路が構成されて層間短絡が修復される。

なお、上記した第 1 及び第 2 の実施の形態では、欠陥修復のために所定領域に導電体層を形成する方法としてレーザ C V D 法を適用しているが、本発明はこれに限らない。例えば、薬液を焼成して導電体層を形成するようにしてももちろん構わない。

【0 1 7 0】

(第 3 の実施の形態)

図 5 4 は、本願請求項 6 ～ 8 の発明の原理を示す図である。

本発明においては、ゲートバスライン 6 1 0 に隣接して、ゲートバスライン 6 1 0 から独立した修復用補助配線 6 1 2 が配置されている。修復用補助配線 6 1 2 は、ゲートバスライン 6 1 0 と同様に蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 と交差し、且つ、その両端は蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 と交差しない（重畳しない）位置にある。さらに、蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 を挟んで両側に、ゲートバスライン 6 1 0 および修復用補助配線 6 1 2 と交差するように、修復用接続接続電極 6 1 4 a、6 1 4 b が配設されている。

【0 1 7 1】

図 5 5 は、短絡欠陥の修復方法を示す図である。

ゲートバスライン 6 1 0 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 が点 P で短絡し

ている。このような場合、まず、短絡部分をゲートバスライン 6 1 0 から切り離すため、蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 を挟む両側の 2 点 R 1 , R 2 をレーザー照射等で切断する。次に、ゲートバスライン 6 1 0 と修復用補助配線 6 1 2 が交差している 4 点 Q 1 ~ Q 4 でレーザー照射等により、ゲートバスライン 6 1 0 と修復用補助配線 6 1 2 を接続する。このようにして、欠陥の修復を行う。

【 0 1 7 2 】

図 5 6 は、図 5 5 の I - I 線での断面図である。

ゲートバスライン 6 1 0 と修復用補助配線 6 1 2 は、絶縁基板 6 1 8 上に独立して形成されている。これらは、ゲートバスライン 6 1 0 を形成する工程で、同一材料により一括形成される。蓄積容量バスラインも同工程で形成される。修復用接続電極 6 1 4 b (6 1 4 a) は、ゲートバスライン 6 1 0 と修復用補助配線 6 1 2 上に、ゲート絶縁膜と共通の絶縁膜 6 2 0 を介して形成されている。修復用接続電極 6 1 4 b (6 1 4 a) は、T F T のドレイン電極、データバスラインを形成する工程で、同一材料により一括形成される。ゲートバスライン一括電極 6 1 6 も同工程で形成される。欠陥修復の際には、修復用接続電極 6 1 4 b (6 1 4 a) とゲートバスライン 6 1 0 および修復用補助配線 6 1 2 が交差している部分 (点 Q 3 , Q 4) にレーザー照射等を行い、修復用接続電極 6 1 4 b を溶融してゲートバスライン 6 1 0 および修復用補助配線 6 1 2 を電氣的に接続する。

【 0 1 7 3 】

修復用接続電極 6 1 4 b とゲートバスライン 6 1 0 および修復用補助配線 6 1 2 とを接続する方法としては、上記のようなレーザー照射による導電層の溶融以外にも、金属を含む雰囲気中にレーザーを照射して基板表面に選択的に金属層を成膜する、いわゆるレーザー C V D 法を用いることができる。また、このレーザー C V D 法を用いると、任意の位置に導電層を形成出来るので修復用接続電極 6 1 4 b がなくても良い。

【 0 1 7 4 】

具体的には、図 5 5 および図 5 6 において (修復用接続電極 6 1 4 a , 6 1 4 b はないものとする) 、ゲートバスライン 6 1 0 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 が点 P で短絡した場合、ゲートバスライン 6 1 0 を蓄積容量バスライン一

括電極 6 1 6 の両側の 2 点、点 R1 , R2 で切断する。次いで、点 Q1 から Q4 の 4 か所で、ゲートバスライン 6 1 0 および修復用補助配線 6 1 2 上の絶縁膜 6 2 0 を除去し、ゲートバスライン 6 1 0 および修復用補助配線 6 1 2 を露出する。その後、点 Q1 と Q2 、並びに、点 Q3 と Q4 を接続する導電層をレーザ C V D 法により形成する。このようにして、欠陥の修復が行える。

【 0 1 7 5 】

図 5 7 は、本発明の一実施形態を示す図である。

本発明の液晶表示装置も、図 1 と同様にゲートバスラインは左方片側に引き出され、したがって、ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極が交差しているのは、左方端部のみである。図 5 7 は、ゲートバスライン 6 1 0 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 が交差する領域を示している。蓄積容量バスライン一括電極 1 6 は、データバスライン 6 3 4 と同層にあり、同一材料で同一工程で形成されるため、データバスライン 6 3 4 と平行するように延在し、ゲートバスライン 6 1 0 と交差するように配置される。図 5 7 の実施形態で図 2 の従来構成と異なるのは、ゲートバスライン 6 1 0 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 が交差する部分の近傍に、修復用補助配線 6 1 2 と修復用接続電極 6 1 4 a , 6 1 4 b が設けられている点である。

【 0 1 7 6 】

図 5 8 は、図 5 7 中の部分拡大図である。

ゲートバスライン 6 1 0 は、屈曲部 6 1 0 a , 6 1 0 b (図 5 7 参照) が設けられ、屈曲部 6 1 0 a , 6 1 0 b は通常の配線幅よりも広く形成されるとともに、屈曲部 6 1 0 a , 6 1 0 b で修復用接続電極 6 1 4 a , 6 1 4 b (図 5 7 参照) と重畳している。この重畳している部分の幅を広くしているのは、レーザ処理によって一部消失してしまうことを考慮してである。また、修復用補助配線 6 1 2 が、ゲートバスライン 6 1 0 に近接して、且つ、電氣的に独立して配設される。修復用補助配線 6 1 2 の配線幅は、ゲートバスライン 6 1 0 とほぼ同一幅に形成されている。修復用補助配線 6 1 2 の先端部は、ゲートバスライン 6 1 0 の屈曲部 6 1 0 a と同様に、幅広になっており修復用接続電極 6 1 4 a , 6 1 4 b と重畳している。このような構成にすることによって、短絡の有無を電氣的な検査

を行うことにより確認することが可能である。さらに、修復用補助配線 6 1 2 とゲートバスライン 6 1 0 とは、修復処理前には独立して電氣的に接続されていないので、短絡のあるゲートバスライン 6 1 0 が特定できれば、分離のための切断箇所、電氣的に接続を行うための箇所が決まり、修復率を向上することができる。

【0 1 7 7】

蓄積容量バスライン 6 2 2 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 とは、接続部 6 2 4 a, 6 2 4 b を介して、画素電極と同一工程で形成される蓄積容量バスライン接続電極 6 2 4 で接続される。

図 5 9 は、蓄積容量バスライン 6 2 2 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 の接続部分を示す図であり、図 5 8 の II-II 線における断面図である。

【0 1 7 8】

絶縁基板 6 1 8 上に、ゲートバスライン 6 1 0 と同一工程で形成され、画素電極 6 3 2 と蓄積容量を形成する蓄積容量バスライン 6 2 2 が配設される。蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 は、データバスライン 6 3 4 と同一工程で形成され、ゲート絶縁膜 6 2 0 上に配設される。蓄積容量バスライン接続電極 6 2 4 は、画素電極 6 3 2 と同一工程で形成され、蓄積容量バスライン 6 2 2 上のゲート絶縁膜 6 2 0 および保護膜 6 3 6 を開口して設けられた接続部 6 2 4 a と、蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 上の保護膜 6 3 6 を開口して設けられた接続部 6 2 4 b を介して、蓄積容量バスライン 6 2 2 と蓄積容量バスライン一括電極 6 1 6 とを電氣的に接続している。接続部 6 2 4 c は、蓄積容量バスライン接続電極 6 2 4 の密着性を良くするために、絶縁基板 6 1 8 に接触するように設けられた接続部分である。

【0 1 7 9】

(第 4 の実施の形態)

図 6 0 は本発明の第 4 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板を示す図である。なお、C F 基板については基本的に従来と同様であるので、ここでは C F 基板の説明は省略する。

本実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板には、図 6 0 に示すように各画素毎

に、スイッチング素子として機能するTFT716の他に、予備TFT717が設けられている。

【0180】

すなわち、ガラス基板711上には第1の配線層として、複数本のゲートバスライン712と複数本の蓄積容量バスライン713とが形成されている。各ゲートバスライン712は相互に平行に形成されており、各ゲートバスライン712の間にはそれぞれ蓄積容量バスライン713がゲートバスライン712に対し平行に配置されている。この第1の配線層は、例えばCr（クロム）により生成されている。

【0181】

これらのゲートバスライン712及び蓄積容量バスライン713は、酸化シリコンからなる第1の絶縁膜（ゲート絶縁膜：図示せず）に覆われている。この第1の絶縁膜の上には、TFT716、717の活性層（動作層）となるシリコン膜（アモルファスシリコン膜又はポリシリコン膜）714a、714bが形成されている。また、第1の絶縁膜の上には、第2の配線層として、複数本のデータバスライン715と、TFT716のソース電極716s及びドレイン電極716dと、予備TFT717のソース電極717s及びドレイン電極717dとが形成されている。この第2の配線層は、例えばTi（チタン）-Al（アルミニウム）-Ti（チタン）の3層構造を有している。

【0182】

データバスライン715はゲートバスライン712に対し直角に交差するように形成されており、ソース電極716s及びドレイン電極716dはシリコン膜714aの幅方向の両側に相互に離隔して形成され、ソース電極717s及びドレイン電極717dはシリコン膜714bの幅方向の両側に相互に離隔して形成されている。ゲートバスライン712及びデータバスライン715で区画された矩形の領域がそれぞれ画素領域となっている。

【0183】

これらのデータバスライン715、TFT716、717は窒化シリコンからなる第2の絶縁膜（保護絶縁膜：図示せず）に覆われており、第2の絶縁膜の上

にはITOからなる画素電極719が形成されている。

図60に示すように、TFT716のドレイン電極716dはデータバスライン715に接続され、ソース電極端子716bは保護絶縁膜に形成されたコンタクトホール718aを介して画素電極719に接続されている。

【0184】

一方、予備TFT717のドレイン電極端子717a及びソース電極端子717bはどこにも接続されていない。これは、予備TFT717がデータバスライン715及び画素電極719に接続されていると、ゲートバスライン712とデータバスライン715及び画素電極719との間に大きな負荷容量(C_{gs})が発生して、表示品位の劣化の原因となるためである。但し、本実施の形態においては、ソース電極端子717bは画素電極719に一部重なる位置に形成されている。

【0185】

以下、本発明の実施の形態の液晶表示パネルの欠陥修復方法について、図61、図62を参照して説明する。この例では、図61に示すように、TFT716のドレイン電極716dとソース電極716sとの間が異物729により短絡した場合の欠陥修復について説明する。

図62は欠陥修復方法を工程順に示す模式的断面図である。この図62において、符号722は第1の絶縁膜（ゲート絶縁膜）、符号723は第2の絶縁膜（保護絶縁膜）である。

【0186】

まず、画素電極719とデータバスライン715との間を電氣的に分離する。例えばパルスレーザを照射して、ドレイン電極716dを図61に一点鎖線で示す部分で切断する。

次に、TFT716のドレイン電極716d（但し、データバスライン715に接続している部分）と、TFT717のドレイン電極端子717aの上にコンタクトホール718b、718cを形成する。具体的には、図62（a）に示すようにドレイン電極716d及び端子717aの上の第2の絶縁膜723に対しレーザパルス照射を照射して、図62（b）に示すようにコンタクトホール718b

、718cを形成する。このレーザ照射では、ドレイン電極716d及び端子717aを溶融することなく第2の絶縁膜723にコンタクトホールを形成することが目的であるので、短波長のレーザ光を使用する。例えば、YAGレーザの第3高調波（波長355nm）又は第4高調波（波長266nm）を使用することにより、ドレイン電極716d及び端子717aを溶融することなく第2の絶縁膜723にコンタクトホール718b、718cを形成することができる。

【0187】

次に、図62（c）に示すように、レーザCVD法により、ドレイン電極716と端子717aとの間を電氣的に接続する導電パターン（導電膜）721を形成する。レーザCVDでは、W（タングステン）有機金属、Mo（モリブデン）有機金属又はCr（クロム）有機金属を含むAr（アルゴン）ガスを導電パターン形成部の周囲に局所的にフローさせながら、波長が355nmのYAGレーザ光を連続照射して、導電パターン721を形成する。このとき、有機金属ガス濃度、レーザパワー、スキャン速度及びスキャン回数を適宜調整する。レーザCVDによる導電パターン721の形成条件パラメータは、例えばスキャン速度が3.0 μ m/sec、レーザ透過率が55%、レーザQスイッチ周波数が4kHz、キャリアガス流量が90cc/min、原料ガス温度が53℃、成膜エリアスリットサイズが5 μ m \times 5 μ mとする。本願発明者らは、このような条件で実際にタングステンの導電パターンを形成したところ、最小描画線幅が5 μ m、膜厚が300nm、抵抗率が50 $\mu\Omega\cdot$ cm以下の導電パターンを形成することができた。

【0188】

一方、予備TFT717のソース電極717sと画素電極719とを電氣的に接続する。すなわち、ソース電極端子717bと画素電極719とが重なった部分に例えばYAGレーザ光を照射し、第2の絶縁膜723にコンタクトホール718dを形成すると共に、当該部分の画素電極719及びソース電極717sを溶融接合（レーザウェルディング）して、画素電極719とソース電極717sとの間を電氣的に接続する。これにより、液晶表示パネルの欠陥修復が完了する。

【0189】

本実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法によれば、レーザCVD法によって予備TFT717のドレイン電極717dとデータバスライン715とを接続する導電パターンを形成し、レーザによる溶融接合により予備TFT717のソース電極717sと画素電極719とを接続するので、欠陥画素を正常な画素に修復することができる。すなわち、本実施の形態によれば、欠陥を目立たなくするのではなく、欠陥を修復して正常な画素とするので、高品位な画素表示が可能になるとともに、液晶表示パネルの製造歩留まりを向上させることができる。

【0190】

また、本実施の形態の液晶表示装置によれば、予備TFT717のソース電極717s及びドレイン電極717dが画素電極719及びデータバスライン715に接続していないので、負荷容量の増加が回避される。

なお、本実施の形態ではTFT716のドレイン電極716dとソース電極716sとの間の短絡による欠陥を修復する場合について説明したが、本発明をTFT716のオン特性不良による欠陥の修復に応用することもできる。すなわち、TFT716のオン特性が十分でなく書込み能力が不足するときは、TFT716のドレイン電極716dを切断することなく、上記実施の形態と同様にして予備TFT717のドレイン電極717dをデータバスライン715に接続し、ソース電極717sを画素電極719に接続する。これにより、2つのTFT716、717が並列接続されて書込み能力が増加し、TFT716のオン特性不良による表示品質の低下が回避される。

【0191】

また、本実施の形態では、ドレイン電極716dを切断した後に導電パターン721を形成したが、導電パターン721を形成した後にドレイン電極716dを切断してもよい。

更に、本実施の形態では予備TFTが1個の場合について説明したが、予備TFTを2個以上設けておいてもよい。

【0192】

(第5の実施の形態)

以下、図 6 3 を参照して、本発明の第 5 の実施の形態について説明する。なお、本実施の形態においては導電パターンの形成方法が異なること以外は基本的に第 4 の実施の形態と同様であるので、図 6 3 において図 6 2 と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。

【 0 1 9 3 】

第 4 の実施の形態ではレーザ C V D 法によって導電パターン 7 2 1 を形成したが、本実施の形態では導電ペースト（導電性薬液）を焼成して導電パターン 7 2 1 を形成する。

すなわち、図 6 3 （ a ）に示すように、第 4 の実施の形態と同様にして T F T 7 1 6 のドレイン電極 7 1 6 d と T F T 7 1 7 のドレイン電極端子 7 1 7 a との上にコンタクトホール 7 1 8 b, 7 1 8 c を形成する。

【 0 1 9 4 】

次に、図 6 3 （ b ）に示すように、コンタクトホール 7 1 8 b, 7 1 8 c 間を含む領域に A u （金）又は A g （銀）等を含有する導電ペースト 7 2 4 を塗布する。そして、コンタクトホール 7 1 8 b, 7 1 8 c 間にレーザを照射して、導電ペースト 7 2 4 を焼成する。

次いで、焼成されていない部分の導電ペースト 7 2 4 を除去する。これにより、図 6 3 （ c ）に示すように、 T F T 7 1 6 のドレイン電極 7 1 6 d と予備 T F T 7 1 7 のドレイン電極端子 7 1 7 a とを接続する導電パターン 7 2 1 が完成する。

【 0 1 9 5 】

本実施の形態においても、第 4 の実施の形態と同様に、液晶表示パネルの欠陥を修復し、欠陥画素のない液晶表示パネルとすることができる。

（第 6 の実施の形態）

以下、図 6 4 を参照して、本発明の第 6 の実施の形態について説明する。なお、本実施の形態においては導電パターンの形成方法が異なること以外は基本的に第 4 の実施の形態と同様であるので、図 6 4 において図 6 1 と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。

【 0 1 9 6 】

本実施の形態においては、第 2 の絶縁膜（保護絶縁膜）を形成した後、この第 2 の絶縁膜にコンタクトホール 7 1 8 a を形成する際に、T F T 7 1 6 のドレイン電極 7 1 6 d に到達するコンタクトホール及び予備 T F T 7 1 7 のドレイン電極端子 7 1 7 a に到達するコンタクトホールを同時に形成する。

その後、全面に I T O 膜を形成した後、この I T O 膜をパターニングして、画素電極 7 1 9 を形成すると共に、T F T 7 1 6 のドレイン電極 7 1 6 d に接続したパッド 7 1 9 a、及び予備 T F T 7 1 7 のドレイン電極端子 7 1 7 a に接続したパッド 7 1 9 b を形成する。

【0 1 9 7】

このようにして形成された T F T 基板に対し、例えば図 6 5 に示すように異物 7 2 9 により T F T 7 1 6 のソース電極 7 1 6 s とドレイン電極 7 1 6 d との間が短絡した場合、第 4 の実施の形態又は第 5 の実施の形態と同様にして、パッド 7 1 9 a、7 1 9 b 間を接続する導電パターン 7 2 1 を形成する。その後、ドレイン電極 7 1 6 d を例えば図 6 5 中に一点鎖線で示す位置で切断する。

【0 1 9 8】

但し、T F T 7 1 6 のドレイン電極 7 1 6 d とソース電極 7 1 6 s との間の短絡ではなく T F T 7 1 6 のオン特性不良の場合は、ドレイン電極 7 1 6 d を切断する必要はない。

本実施の形態においては、第 4 の実施の形態と同様の効果が得られるのに加えて、欠陥修復時にレーザ照射により第 2 の絶縁膜にコンタクトホールを形成する必要がないという利点がある。また、パッド 7 1 9 a、7 1 9 b は画素電極 7 1 9 と同時に形成するので、工程数の増加が回避される。

【0 1 9 9】

（第 7 の実施の形態）

図 6 6 は本発明の第 7 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板を示す図である。図 6 6 において、図 6 0 と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。また、本実施の形態においても、C F 基板の構造は基本的に従来と同様であるので、C F 基板の説明は省略する。

【0 2 0 0】

本実施の形態の液晶表示装置のTFT基板は、各画素毎に、スイッチング素子として機能するTFT716の他に、予備TFT731が設けられている。

この予備TFT731は、ゲートバスライン712及び蓄積容量バスライン713と同じ第1の配線層に形成されたゲート電極731gと、このゲート電極731gの上に第1の絶縁膜を介して形成されたシリコン膜714cと、このシリコン膜714cの幅方向の両側に配置されたデータバスライン715及びソース電極731sとにより構成されている。ソース電極731sはデータバスライン715と同様に第2の配線層に形成されており、このソース電極731sはどこにも接続されていない。但し、ソース電極端子731aは保護絶縁膜を挟んで画素電極719の一部分と重なっている。また、データバスライン715のうちシリコン膜714cに重なった部分が、TFT731のドレイン電極となっている。

【0201】

以下、本実施の形態の液晶表示パネルの欠陥修復方法について、図67、図68を参照して説明する。なお、図68は図67のIII-III線による断面図である。また、この例では、図67に示すように、TFT716のドレイン電極716dとソース電極716sとの間の異物729により短絡が発生した場合の欠陥修復について説明する。

【0202】

まず、画素電極719とデータバスライン715との間を電氣的に切り離す。例えばパルスレーザを照射して、ドレイン電極716dとデータバスライン715との接続部分（図67に一点鎖線で示す部分）を切断する。

次に、ゲート電極731gとゲートバスライン712の上にコンタクトホール718g、718fを形成する。これらのコンタクトホール718g、718fの形成には、第4の実施の形態で説明したように、YAGレーザの第3高調波又は第4高調波を使用する。

【0203】

次に、レーザCVD法により、ゲート電極731gとゲートバスライン712との間を電氣的に接続する導電パターン732を形成する。レーザCVDでは、

W（タングステン）有機金属、Mo（モリブデン）有機金属又はCr（クロム）有機金属を含むAr（アルゴン）ガスをフローさせながら、波長が355nmのYAGレーザ光を連続照射して、導電パターン732を形成する。

【0204】

その後、予備TFT731のソース電極731Sと画素電極719とを電氣的に接続する。すなわち、ソース電極端子731aと画素電極719とが重なった部分に例えばYAGレーザ光を照射し、第2の絶縁膜723にコンタクトホール718eを形成すると共に、当該部分の画素電極719及びソース電極731sを溶融接合して、画素電極719とソース電極731sとを電氣的に接続する。これにより、液晶表示パネルの欠陥修復が完了する。

【0205】

なお、本実施の形態においても、TFT716のオン特性不良の場合は、TFT716とデータバスライン715との間を切断しなくてもよい。また、導電パターン732は、第5の実施の形態と同様に、導電ペーストの焼成によって形成してもよい。更に、第6の実施の形態と同様に、コンタクトホール718f、718gに対応する位置に予めパッドを形成しておいてもよい。これにより、欠陥修復時にコンタクトホールを形成する工程を省略することができる。

【0206】

また、上述した第4～第7の実施の形態においては、いずれもTFTの上に保護絶縁膜が形成された液晶表示装置の欠陥修復について説明したが、本発明は保護絶縁膜を有しない液晶表示装置に適用することもできる。この場合は、コンタクトホールを形成する工程は不要である。

（第8の実施の形態）

図69は本発明の第8の実施の形態の液晶表示装置のTFT基板を示す模式図である。本実施の形態においても、CF基板の構造は基本的に従来と同様であるので、CF基板の説明は省略する。

【0207】

TFT基板800の表示領域800aには、複数本のゲートバスライン812及び複数本のデータバスライン815が形成されている。これらのゲートバスラ

イン 8 1 2 とデータバスライン 8 1 5 とにより区画された各矩形の領域がそれぞれ画素となっている。各画素にはそれぞれ T F T、画素電極及び補助容量が形成されているが、図 6 9 ではこれらの図示を省略している。

【 0 2 0 8 】

T F T 基板 8 0 0 の一辺（第 1 の辺という）に沿って、T A B 端子 8 2 2 及び予備 T A B 端子 8 2 1 が配置されている。T A B 端子 8 2 2 は複数のグループに分けられており、予備 T A B 端子 8 2 1 はそれぞれのグループを挟むように、各グループ毎に 2 個ずつ配置されている。各 T A B 端子 8 2 2 はそれぞれ対応するデータバスライン 8 1 5 に接続されている。これらの T A B 端子 8 2 2 には、T A B 基板を介して映像信号が供給される（図 1 参照）。

【 0 2 0 9 】

T A B 端子 8 2 2 の配列ピッチは、データバスライン 8 1 5 の配列ピッチよりも小さく設定されている。また、各データバスライン 8 1 5 には、T A B 端子 8 2 2 の近傍にリペア端子 8 2 2 a が設けられており、他端側にはリペア端子 8 2 2 b が設けられている。一方、予備 T A B 端子 8 2 1 は、その予備 T A B 端子 8 2 1 の近傍に配置されたリペア端子 8 2 1 a に接続されている。

【 0 2 1 0 】

T F T 基板 8 0 0 の第 1 の辺に対向する辺（第 2 の辺という）の近傍に、第 2 の辺に平行に 1 又は複数本（図では 2 本）のリペア配線 8 2 4 が形成されている。

また、T F T 基板 8 0 0 の第 1 の辺に隣り合う他の一辺（第 3 の辺という）に沿って、T A B 端子 8 3 1 及び予備 T A B 端子 8 2 3 が配置されている。各 T A B 端子 8 3 1 はそれぞれ対応するゲートバスライン 8 1 2 に接続されている。また、予備 T A B 端子 8 2 3 はリペア配線 8 2 4 に接続されている。T A B 端子 8 3 1 には、T A B 基板を介して走査信号が供給される（図 1 参照）。

【 0 2 1 1 】

これらの T A B 端子 8 2 2、8 3 1 及び予備 T A B 端子 8 2 2、リペア端子 8 2 2 a、8 2 2 b 及びリペア配線 8 2 4 は、図 6 9 に示すように、いずれも表示領域 8 0 0 a の外側に配置されている。また、データバスライン 8 1 5 のリペア

端子 8 2 2 b は、リペア配線 8 2 4 の近傍に配置されている。

以下、本実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法について、図 7 0 及び図 7 1 を参照して説明する。図 7 1 (a) は図 7 0 (a) の IV-IV 線による断面図、図 7 1 (b) は図 7 0 (b) の V-V 線による断面図である。

【0 2 1 2】

この例では、図 7 0 (a), (b) に×印で示す部分でデータバスライン 8 1 5 の断線が発生しているものとする。また、図 7 1 (a), (b) において、8 0 2 は T F T 基板 8 0 0 に設けられた第 1 の絶縁膜（ゲート絶縁膜）、8 0 3 は第 2 の絶縁膜（保護絶縁膜）である。

まず、断線したデータバスライン 8 1 5 のリペア端子 8 2 2 a, 8 2 2 b の上、予備 T A B 端子 8 2 1 のリペア端子 8 2 1 a の上、及びリペア配線 8 2 4 の上にそれぞれレーザを照射して、コンタクトホール 8 0 3 a ~ 8 0 3 d を形成する。このレーザ照射では、短波長のレーザ光を使用して、リペア端子 8 2 1 a, 8 2 2 a, 8 2 2 b 及びリペア配線 8 2 4 を溶融することなく、第 2 の絶縁膜 8 0 3 にコンタクトホール 8 0 3 a ~ 8 0 3 d を形成する。レーザ光としては、例えば Y A G レーザの第 3 高調波（波長 3 5 5 n m）又は第 4 高調波（波長 2 6 6 n m）を使用することができる。

【0 2 1 3】

次に、レーザ C V D 法により、リペア端子 8 2 1 a とリペア端子 8 2 2 a との間を電氣的に接続する導電パターン 8 2 5 a と、リペア端子 8 2 2 b とリペア配線 8 2 4 との間を電氣的に接続する導電パターン 8 2 5 b とを形成する。これらの導電パターン 8 2 5 a, 8 2 5 b は、W（タングステン）有機金属、M o（モリブデン）有機金属又は C r（クロム）有機金属を含む A r（アルゴン）ガスを導電パターン形成部の周囲に局所的にフローさせながら、波長が 3 5 5 n m の Y A G レーザ光を連続照射して形成する。このとき、有機金属ガス濃度、レーザパワー、スキャン速度及びスキャン回数を適宜調整する。本願発明者らによる実験では、スキャン速度が $3.0 \mu\text{m}/\text{sec}$ 、レーザ透過率が 6 5 %、レーザ Q スイッチ周波数が 4 k H z、キャリアガス流量が $89 \text{cc}/\text{min}$ 、原料ガス温度が 5 2 °C、成膜エリアスリットサイズが $5 \mu\text{m} \times 5 \mu\text{m}$ とした場合、最小描画線

幅が $5\mu\text{m}$ 、膜厚が 350nm 、抵抗率が $60\Omega\cdot\text{cm}$ 以下の導電パターンを形成することができた。

【0214】

その後、データバスライン815と接続した予備TAB端子821と予備TAB端子823とをワイヤにより電氣的に接続する。これにより、液晶表示装置の欠陥修復が完了する。

本実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法によれば、断線が発生したデータバスライン815のリペア端子822aと予備TAB端子821との間、及びリペア端子822bとリペア配線824との間をレーザCVD法によって形成した導電パターン825a、825bで接続する。これにより、データバスライン815の断線による線欠陥を修復し、正常な液晶表示装置とすることができる。

【0215】

なお、上記実施の形態では欠陥が発生したデータバスライン815と予備TAB端子821とを導電パターンにより接続し、予備TAB端子821と予備TAB端子823とをワイヤで接続するものとしたが、TAB端子823とTAB端子822とを直接電氣的に接続することができるのであれば、予備TAB端子821や導電パターン825aは不要である。

【0216】

また、本実施の形態においてはレーザCVD法によって導電パターン825a、825bを形成したが、第5の実施の形態で説明したように、導電ペーストを焼成して導電パターンを形成することもできる。

更に、本実施の形態ではリペア配線824が2本の場合について説明した。この場合は、2本までのデータバスライン815の断線を修復することができる。但し、本発明は、リペア配線824の本数が2本に限定されるものではなく、1本又は3本以上であってもよい。

【0217】

更にまた、図72(a)の平面図及び図72(b)の側面図に示すように、リペア端子821a、822a、822b及びリペア配線824をCF基板850よりも外側に配置すると、TFT基板800とCF基板850とを接合した後で

あっても、データバスライン 8 1 5 の断線の修復が可能である。

(第 9 の実施の形態)

以下、図 7 3，図 7 4 を参照して、本発明の第 9 の実施の形態について説明する。なお、本実施の形態においては導電パターンの形成方法が異なること以外は基本的に第 8 の実施の形態と同様であるので、図 7 3，図 7 4 において図 7 0，図 7 1 と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。また、図 7 4 (a) は図 7 3 (a) の VI-VI 線による断面図、図 7 4 (b) は図 7 3 (b) の VII-VII 線による断面図を示している。

【0 2 1 8】

本実施の形態においては、第 2 の絶縁膜 (保護絶縁膜) 8 0 3 を形成した後、この第 2 の絶縁膜 8 0 3 に T F T のソース電極に到達するコンタクトホールを形成する際に、リペア端子 8 2 1 a，8 2 2 a，8 2 2 b に到達するコンタクトホール及びリペア配線 8 2 4 に到達するコンタクトホールを同時に形成する。リペア配線 8 2 4 には、各リペア端子 8 2 2 b に対応する位置にそれぞれコンタクトホールを形成する。

【0 2 1 9】

その後、全面に I T O 膜を形成した後、この I T O 膜をパターニングして、画素電極を形成すると共に、リペア端子 8 2 1 a に接続したパッド 8 1 9 a、リペア端子 8 2 1 a に接続したパッド 8 1 9 b、リペア端子 8 2 2 b に接続したパッド 8 1 9 c、及びリペア配線 8 2 4 に接続したパッド 8 1 9 d を形成する。

このようにして形成された T F T 基板に対し、例えば図 7 3 (a)，(b) に示すように、×印で示す位置でデータバスライン 8 1 5 の断線が発生した場合、レーザ C V D 法又は導電ペーストの焼成により、パッド 8 1 9 a とパッド 8 1 9 b との間を接続する導電パターン 8 2 5 c と、パッド 8 1 9 c とパッド 8 1 9 d との間を接続する導電パターン 8 2 5 d とを形成する。

【0 2 2 0】

本実施の形態においては、第 8 の実施の形態と同様の効果が得られるのに加えて、欠陥修復時にレーザ照射により第 2 の絶縁膜 8 0 3 にコンタクトホールを形成する必要がないという利点がある。また、パッド 8 1 9 a ～ 8 1 9 d は画素電

極と同時に形成するので、工程数の増加が回避される。

なお、第 8 及び第 9 の実施の形態ではデータバスラインの断線を補修する場合について説明したが、本発明をゲートバスラインの断線の補修に適用することもできる。

【 0 2 2 1 】

（付記 1）液晶表示装置の欠陥修復方法であって、断線した配線の断線両端部に、前記配線幅より長い幅を有し前記配線上面及び両側面が露出する深さの断線修復用コンタクトホールをそれぞれ形成し、前記配線上面及び両側面と電氣的に接続される導電膜を前記断線修復用コンタクトホール内壁及び表面に形成して前記断線を修復することを特徴とする欠陥修復方法。

【 0 2 2 2 】

（付記 2）付記 1 に記載の欠陥修復方法において、前記導電膜は、レーザ C V D 法により形成することを特徴とする欠陥修復方法。

（付記 3）付記 1 又は 2 に記載の欠陥修復方法において、前記断線修復用コンタクトホールにそれぞれ形成された前記導電膜を直接に接続して、前記断線両端部間を電氣的に接続して前記断線を修復することを特徴とする欠陥修復方法。

【 0 2 2 3 】

（付記 4）付記 1 又は 2 に記載の欠陥修復方法において、前記断線修復用コンタクトホールにそれぞれ形成された前記導電膜を前記液晶表示装置に形成された画素電極に接続して、前記断線両端部間を電氣的に接続して前記断線を修復することを特徴とする欠陥修復方法。

（付記 5）液晶表示装置の欠陥修復方法であって、レーザ C V D 法により、断線した配線の断線両端部上層に導電膜を形成し、レーザウェルディング法により前記断線両端部まで開口して、前記導電膜と前記断線両端部とを電氣的に接続して前記断線を修復することを特徴とする欠陥修復方法。

【 0 2 2 4 】

（付記 6）絶縁膜を介して複数の配線層が形成された基板と、対向基板との間に液晶を封止した液晶表示装置において、前記配線層の交差位置近傍に形成され、前記配線層間での層間短絡を修復する際の迂回経路の一部を構成する予備配線

層を有することを特徴とする液晶表示装置。

（付記 7）絶縁膜を介して複数の配線層が形成された基板と、対向基板との間に液晶を封止した液晶表示装置において、前記配線層の交差位置近傍で前記配線層のいずれかと接続され、前記配線層間での層間短絡を修復する際の迂回経路の一部を構成する予備パッドを有することを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 2 5 】

（付記 8）液晶表示装置の欠陥修復方法であって、層間短絡を生じた 2 つの配線層のうち一方の配線層を短絡部を挟んで断線して他方の配線層と電氣的に分離し、前記短絡部を迂回する迂回経路を前記一方の配線層に隣接して構成して、断線した前記一方の配線層の断線両端部を電氣的に接続することを特徴とする欠陥修復方法。

【 0 2 2 6 】

（付記 9）付記項 8 に記載の欠陥修復方法において、前記迂回経路は、前記配線層間での層間短絡を修復するために前記配線層の交差位置近傍に形成された予備配線層を構成の一部に含むことを特徴とする欠陥修復方法。

（付記 1 0）付記 8 に記載の欠陥修復方法において、前記迂回経路は、前記配線層間での層間短絡を修復するために前記配線層の交差位置近傍で前記配線層のいずれかと接続された予備パッドを構成の一部に含むことを特徴とする欠陥修復方法。

【 0 2 2 7 】

（付記 1 1）複数のゲートバスラインと、複数の蓄積容量バスラインと、前記複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、前記ゲートバスラインと交差して配設される蓄積容量バスライン一括電極と、前記ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され、前記蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、前記蓄積容量バスライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、前記ゲートバスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線と、前記蓄積容量バスライン一括電極と重畳しない幅方向の両側で、一端が前記ゲートバスラインと重畳し、他端が前記修復用補助配線と重畳するように配設された修復用接続電極とを備えることを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 2 8 】

（付記 1 2）付記 1 1 に記載の液晶表示装置において、前記修復用補助配線は、前記ゲートバスラインと同一工程で形成されるものであることを特徴とする液晶表示装置。

（付記 1 3）付記 1 1 に記載の液晶表示装置において、前記修復用接続電極は、前記蓄積容量バスライン一括電極と同一工程で形成されるものであることを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 2 9 】

（付記 1 4）複数のゲートバスラインと、複数の蓄積容量バスラインと、前記複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、前記ゲートバスラインと交差して配設される蓄積容量バスライン一括電極とを備える液晶表示装置の欠陥修復方法であって、前記ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され、前記蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、前記蓄積容量バスライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、前記ゲートバスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線を形成し、前記蓄積容量バスライン一括電極と重畳しない幅方向の両側で、一端が前記ゲートバスラインと重畳し、他端が前記修復用補助配線と重畳する修復用接続電極を形成し、短絡部を有する前記ゲートバスラインを前記蓄積容量バスライン一括電極の両側で切断するとともに、前記修復用接続電極と前記ゲートバスラインおよび前記蓄積容量バスライン一括電極とを重畳部で電氣的に接続させることを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 0 】

（付記 1 5）複数のゲートバスラインと、複数の蓄積容量バスラインと、前記複数の蓄積容量バスラインに共通して接続され、前記ゲートバスラインと交差して配設される蓄積容量バスライン一括電極とを備える液晶表示装置の欠陥修復方法であって、前記ゲートバスラインと蓄積容量バスライン一括電極の交差部近傍に配設され、前記蓄積容量バスライン一括電極の幅方向の長さよりも長く、前記蓄積容量バスライン一括電極と交差するとともに両端に重畳しない部分を有し、前記ゲートバスラインとは電氣的に独立する修復用補助配線を形成し、短絡部を

有する前記ゲートバスラインを前記蓄積容量バスライン一括電極の両側で切断する工程と、前記ゲートバスラインの前記蓄積容量バスライン一括電極を間に挟む二か所を露出する工程と、前記修復用補助配線の前記蓄積容量バスライン一括電極を間に挟む二か所を露出する工程と、前記蓄積容量バスライン一括電極に対して同じ側にある、前記ゲートバスライン及び修復用補助配線の露出部上に導電層を堆積して、前記ゲートバスラインと前記修復用補助配線を電氣的に接続させることを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 1 】

(付記 1 6) ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記データバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、欠陥修復時に、少なくとも前記予備薄膜トランジスタのドレイン電極と前記データバスラインとを接続する導電パターンを形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 2 】

(付記 1 7) ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記ゲートバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、欠陥修復時に、少なくとも前記予備薄膜トランジスタのゲート電極と前記ゲートバスラインとを接続する導電パターンを形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 3 】

(付記 1 8) 付記 1 6 又は 1 7 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記導電パターンは、レーザ C V D 法により、又は導電性薬液のレーザ照射による焼成により形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

(付記 1 9) 付記 1 6 又は 1 7 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記予備薄膜トランジスタのソース電極と前記画素電極とをレーザウェルディングにより接続することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 4 】

（付記 2 0）付記 1 6 又は 1 7 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記導電パターンを形成する際に、レーザ照射により前記予備薄膜トランジスタのドレイン電極の上、及び前記スイッチング用薄膜トランジスタのドレイン電極の上の絶縁膜にコンタクトホールを開孔することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 5 】

（付記 2 1）付記 1 6 又は 1 7 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記導電パターンを、タングステン、モリブデン、クロム、金及び銀からなる群から選択されたいずれか 1 種の金属により形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

（付記 2 2）ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記データバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備え、前記ゲートバスラインの一部が前記予備薄膜トランジスタのゲート電極となっていることを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 3 6 】

（付記 2 3）ゲートバスライン、データバスライン及び画素電極に接続されたスイッチング用薄膜トランジスタと、前記ゲートバスライン及び前記画素電極のいずれにも接続されていない予備薄膜トランジスタとを備え、前記予備薄膜トランジスタのゲート電極が前記データバスラインと画素電極との間に配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 3 7 】

（付記 2 4）基板上に形成された複数本のバスラインと、前記基板の第 1 の辺に沿って配置され、前記バスラインにそれぞれ接続された T A B 端子と、前記第 1 の辺に対向する第 2 の辺に沿って配置されたリペア配線とを備えた液晶表示装置の欠陥修復方法であって、欠陥修復時に、少なくとも、前記バスラインと前記リペア配線とを接続する導電パターンを形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 8 】

(付記 2 5) 付記 2 4 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記導電パターンは、レーザ C V D 法により、又は導電性薬液のレーザ照射による焼成により形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

(付記 2 6) 付記 2 4 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記リペア配線が複数本あることを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 3 9 】

(付記 2 7) 付記 2 4 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記導電パターンを形成する際に、レーザ照射により前記バスラインの上及び前記リペア配線の上にコンタクトホールを開孔することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

(付記 2 8) 付記 2 4 に記載の液晶表示装置の欠陥修復方法において、前記導電パターンを、タングステン、モリブデン、クロム、金及び銀からなる群から選択されたいずれか 1 種の金属により形成することを特徴とする液晶表示装置の欠陥修復方法。

【 0 2 4 0 】

(付記 2 9) 複数本の第 1 のバスラインと、絶縁膜を介して前記第 1 のバスラインに交差する複数本の第 2 のバスラインと、前記複数の第 1 のバスラインの一端側にそれぞれ接続された複数の T A B 端子と、前記第 1 のバスラインの他端側に配置されたりペア配線とを有し、欠陥修復前の状態では前記リペア配線に交差する配線を有しないことを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 4 1 】

(付記 3 0) 複数本の第 1 のバスラインと、絶縁膜を介して前記第 1 のバスラインに交差する複数本の第 2 のバスラインと、前記複数の第 1 のバスラインの一端側にそれぞれ接続された複数の T A B 端子と、前記第 1 のバスラインの他端側に配置されたりペア配線と、前記第 1 のバスラインの他端側に設けられたリペア端子と、前記リペア端子の上に露出し、前記リペア端子と電氣的に接続した第 1 の接続用パッドと、前記リペア配線の上に露出し、前記リペア配線と電氣的に接続した第 2 の接続用パッドとを有することを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 4 2 】

（付記 3 1）付記 3 0 に記載の液晶表示装置において、前記リペア配線及び前記前記接続用パッドがカラーフィルタ基板よりも外側に配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【 0 2 4 3 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の液晶表示装置によれば、表示パネル内に断線欠陥が生じた場合、断線部の両側に設けた断線修復用コンタクトホールとレーザ光を使用した化学的蒸気薄膜形成法（レーザ C V D 法）による部分配線とを組み合わせることにより、簡単に断線箇所の修復が行えるので、無欠陥で高品位な液晶表示装置を提供できるようになる。

【 0 2 4 4 】

また、本発明によれば、電極配線の層間短絡の修復が表示パネル内のどこでも可能となり、修復ライン数も無制限となるので、無欠陥で高品位な液晶表示装置を提供できるようになる。

更に、本願の他の発明によれば、ゲートバスラインと蓄積容量バスラインを一括して接続する電極との交差部で短絡欠陥が発生しても、確実に修復処理を行うことが可能になり、よって、歩留まりを著しく向上させることができるという効果がある。

【 0 2 4 5 】

更にまた、本願の他の発明によれば、予めスイッチング用薄膜トランジスタの他に予備薄膜トランジスタを用意しておき、欠陥を修復するときには予備薄膜トランジスタのドレイン電極とデータバスラインとを接続する導電パターン、又はゲート電極とゲートバスラインとを接続する導電パターンを形成する。従って、欠陥修復前の状態では、予備薄膜トランジスタは、データバスライン又はゲートバスラインと画素電極に接続されていないので、負荷容量の増大が回避される。また、欠陥画素を目立たなくするのではなく、正常な画素として動作するように修復するので、欠陥のない高品位な画像表示が可能となるとともに、製造歩留まりが向上する。

【 0 2 4 6 】

更にまた、本願の他の発明によれば、バスラインに断線が発生した場合に、当該バスラインの T A B 端子と反対側の端部とリペア配線とを接続する導電パターンを形成する。すなわち、欠陥修復前の状態ではリペア配線とバスラインとが重なっていないので、負荷容量が小さく、信号の遅延を防止することができる。これにより、リペア配線に起因する表示品質の劣化が回避される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

液晶表示装置の構成を示す上面図である。

【図 2】

従来の液晶表示装置の構成を示す図（その 1）であり、図 1 中破線で囲んだ部分の拡大図である。

【図 3】

従来の液晶表示装置の構成を示す図（その 2）であり、蓄積容量バスライン一括電極とデータバスラインとの交差部を示す図である。

【図 4】

従来の液晶表示装置の構成を示す図（その 3）であり、蓄積容量バスライン一括電極とデータバスラインとの交差部の他の例を示す図である。

【図 5】

従来の一般的な T N 型液晶表示装置の構造を示す断面図である。

【図 6】

同じくその液晶表示装置の T F T 基板を示す平面図である。

【図 7】

従来のゲートバスラインの断線の修復方法を示す模式平面図である。

【図 8】

同じくそのゲートバスラインの断線の修復方法を示す断面図である。

【図 9】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法の前提となる液晶表示装置の表示パネルの概略構成を示す平面図である。

【図 1 0】

同じくその表示パネルの製造方法の説明する概略断面図（その１）である。

【図 1 1】

同じくその表示パネルの製造方法の説明する概略断面図（その２）である。

【図 1 2】

同じくその表示パネルの製造方法の説明する概略断面図（その３）である。

【図 1 3】

同じくその表示パネルの製造方法の説明する概略断面図（その４）である。

【図 1 4】

同じくその表示パネルの製造方法の説明する概略断面図（その５）である。

【図 1 5】

同じくその表示パネルの製造方法の説明する概略断面図（その６）である。

【図 1 6】

本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例１の概略を示す平面図である。

【図 1 7】

本発明の第１の実施の形態による例１の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 1 8】

本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例２の概略を示す平面図である。

【図 1 9】

本発明の第１の実施の形態による例２の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 2 0】

本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例３の概略を示す平面図である。

【図 2 1】

本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例４の概略を示す平面図である。

【図 2 2】

本発明の第 1 の実施の形態による例 4 の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 2 3】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例 5 の概略を示す平面図である。

【図 2 4】

本発明の第 1 の実施の形態による例 5 の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 2 5】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例 6 の概略を示す平面図である。

【図 2 6】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例 7 の概略を示す平面図である。

【図 2 7】

本発明の第 1 の実施の形態による例 7 の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 2 8】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例 8 の概略を示す平面図である。

【図 2 9】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例 9 の概略を示す平面図である。

【図 3 0】

本発明の第 1 の実施の形態による例 9 の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 3 1】

本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の欠陥修復方法における例 1 0

の概略を示す平面図である。

【図 3 2】

本発明の第 1 の実施の形態による例 1 0 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 1）である。

【図 3 3】

本発明の第 1 の実施の形態による例 1 0 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 2）である。

【図 3 4】

本発明の第 1 の実施の形態による例 1 0 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 3）である。

【図 3 5】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における原理説明図である。

【図 3 6】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における例 1 の概略を示す平面図である。

【図 3 7】

本発明の第 2 の実施の形態による例 1 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 1）である。

【図 3 8】

本発明の第 2 の実施の形態による例 1 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 2）である。

【図 3 9】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における例 2 の概略を示す平面図である。

【図 4 0】

本発明の第 2 の実施の形態による例 2 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 1）である。

【図 4 1】

本発明の第 2 の実施の形態による例 2 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 2）である。

【図 4 2】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における例 3 の概略を示す平面図である。

【図 4 3】

本発明の第 2 の実施の形態による例 3 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 1）である。

【図 4 4】

本発明の第 2 の実施の形態による例 3 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 2）である。

【図 4 5】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における例 4 の概略を示す平面図である。

【図 4 6】

本発明の第 2 の実施の形態による例 4 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 1）である。

【図 4 7】

本発明の第 2 の実施の形態による例 4 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 2）である。

【図 4 8】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における例 5 の概略を示す平面図である。

【図 4 9】

本発明の第 2 の実施の形態による例 5 の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 5 0】

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置及びその欠陥修復方法における例 6 の概略を示す平面図である。

【図 5 1】

本発明の第 2 の実施の形態による例 6 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 1）である。

【図 5 2】

本発明の第 2 の実施の形態による例 6 の欠陥修復方法を説明する概略断面図（その 2）である。

【図 5 3】

本発明の第 2 の実施の形態による例 6 の欠陥修復方法を説明する概略断面図である。

【図 5 4】

第 3 の実施の形態に係る発明の原理を説明する図（その 1）である。

【図 5 5】

同じくその発明の原理を説明する図（その 2）であり、短絡欠陥の修復方法を示す図である。

【図 5 6】

同じくその発明の原理を説明する図（その 3）であり、図 5 5 の I - I 線での断面図である。

【図 5 7】

本発明の第 3 の実施の形態の短絡欠陥の修復方法を示す図である。

【図 5 8】

図 5 7 の一部を拡大して示す図である。

【図 5 9】

図 5 8 の II - II 線における断面図である。

【図 6 0】

本発明の第 4 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板を示す平面図である。

【図 6 1】

本発明の第 4 の実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法を示す平面図である。

【図 6 2】

本発明の第 4 の実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法を示す模式断面図である。

【図 6 3】

本発明の第 5 の実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法を示す模式断面図である。

【図 6 4】

本発明の第 6 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板を示す平面図である。

【図 6 5】

本発明の第 6 の実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法を示す平面図である。

【図 6 6】

本発明の第 7 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板を示す平面図である。

【図 6 7】

本発明の第 7 の実施の形態の液晶表示装置の欠陥修復方法を示す平面図である。

【図 6 8】

図 6 7 の III - III 線による断面図である。

【図 6 9】

本発明の第 8 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板を示す模式図である。

【図 7 0】

本発明の第 8 の実施の形態の欠陥修復方法を示す模式図である。

【図 7 1】

図 7 0 の IV - IV 線及び V - V 線による断面図である。

【図 7 2】

本発明の第 8 の実施の形態の欠陥修復方法の他の例を示す図であり、C F 基板の外側にリペア端子及びリペア配線を配置した例を示す図である。

【図 7 3】

本発明の第 9 の実施の形態の欠陥修復方法を示す模式図である。

【図 7 4】

図 7 3 の VI-VI 線及び VII-VII 線による断面図である。

【符号の説明】

1 0, 1 0 3, 6 1 0, 7 1 1, 8 1 2…ゲートバスライン、
 1 6, 6 1 6…蓄積容量バスライン一括電極、
 1 8, 8 0 0…T F T 基板、
 2 2, 1 1 5, 7 1 3…蓄積容量バスライン、
 2 4…蓄積容量バスライン接続電極、
 3 0, 7 1 6…T F T、
 3 2, 1 1 3, 7 1 9…画素電極、
 3 4, 1 0 1, 6 3 4, 7 1 5, 8 1 5…データバスライン、
 3 8, 8 0 0 a…表示領域、
 4 0…C F 基板、
 4 4, 4 6…T A B 基板、
 1 0 5…チャネル保護膜、
 1 0 6…動作半導体層、
 1 0 7、1 1 1…コンタクトホール、
 1 0 9…蓄積容量電極、
 1 1 7…ドレイン電極、
 1 1 9…ソース電極、
 1 2 1…透明ガラス基板、
 1 2 3…ゲート絶縁膜、
 1 2 5…アモルファスシリコン層 (a - S i 層) 、
 1 2 7…シリコン窒化膜 (S i N 膜) 、
 1 2 9…n + a - S i 層 (コンタクト層) 、
 1 3 1…金属層 (例えば C r 層) 、
 1 3 3…保護膜、
 1 3 5…画素電極材、
 2 0 1、2 3 1、2 5 1、2 7 1、3 0 1、3 2 1、3 4 1、3 7 1、3 9 7
 、 4 2 1、4 2 3、4 2 5…断線部、

203、205、233、235、253、255、273、275、303
、305、323、325、343、345、373、375、413、415

…断線修復用コンタクトホール、

209、211、223、237、250、257、259、261、277
、279、291、307、327、329、331、347、349、377
、379、381、405、427、429、431…レーザCVD膜、

213、263、281、333、335、383、385…切断位置、

215、239、283、309、353、407…レジスト層、

217、241、243、285、311、313、355、357、409
、411…ホール、

393…引き出し線、

395…端子部、

433、434、435、436、436、437、438…レーザウェルデ
イング部、

500、711…ガラス基板、

502…ゲートバスライン、

504…絶縁膜、

506…データバスライン、

508…絶縁膜（保護膜；SiN）、

510…層間短絡部、

512、514…断線部、

516、518…コンタクトホール、

518、520…レーザCVD法によるメタル堆積部、

524…画素電極、

526…蓄積容量バスライン、

528a、528b、530a、530b、536a、536b、540a、
540b、546a、546b、550a、550b、562、572、578
、602、606、700…金属配線部、

532a、532b、532c、532d、542a、542b、542c、

5 4 2 d …予備配線、

5 3 4 a、5 3 4 b、5 3 8 a、5 3 8 b、5 4 4 a、5 4 4 b、5 4 8 a、
5 4 8 b、5 5 4 a、5 5 4 b、5 6 0 a、5 6 0 b、5 7 0 a、5 7 0 b、5
7 6 a、5 7 6 b、5 8 2 a、5 8 2 b、5 8 6 a、5 8 6 b …コンタクトホー
ル、

5 5 2 a、5 5 2 b、5 6 8 a、5 6 8 b、5 7 4 a、5 7 4 b、5 8 0 a、
5 8 0 b、5 8 4 a、5 8 4 b …予備パッド、

5 9 0 …ドレイン電極、

5 9 2、5 9 6、6 0 0、6 0 4、6 0 8 …コンタクトホール、

5 9 4 …ソース電極、

6 1 2 …修復用補助配線、

7 1 7 …予備 T F T、

7 1 9 a、7 1 9 b …パッド、

7 2 1、8 2 3、8 2 5 …導電パターン、

7 2 4 …導電ペースト、

8 2 1 …予備 T A B 端子、

8 2 1 a、8 2 2 a、8 2 2 b …リペア端子、

8 2 2 …T A B 端子、

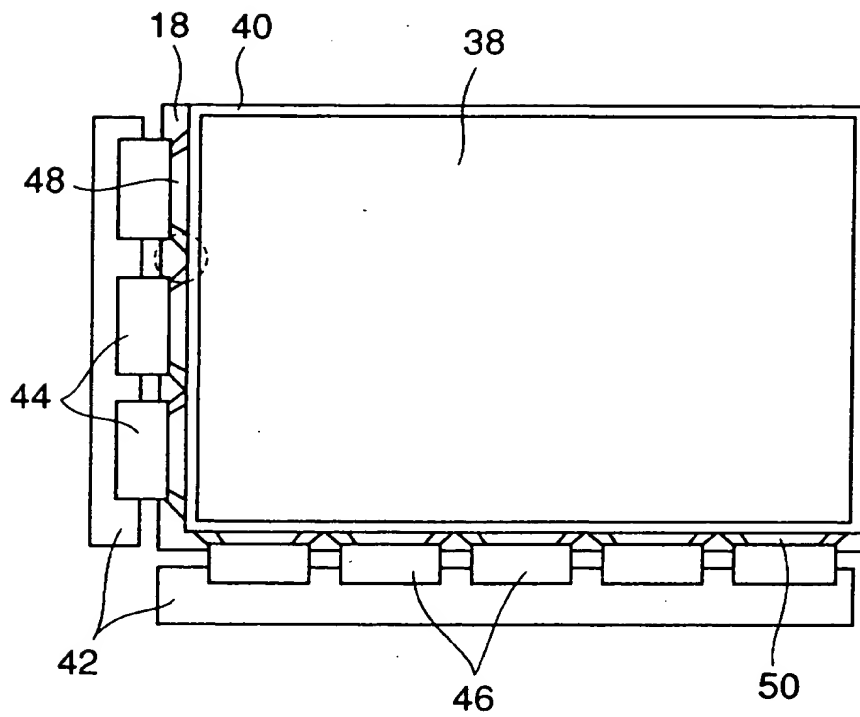
8 2 4 …リペア配線、

8 2 5 a ～ 8 2 5 d …導電パターン。

【書類名】 図面

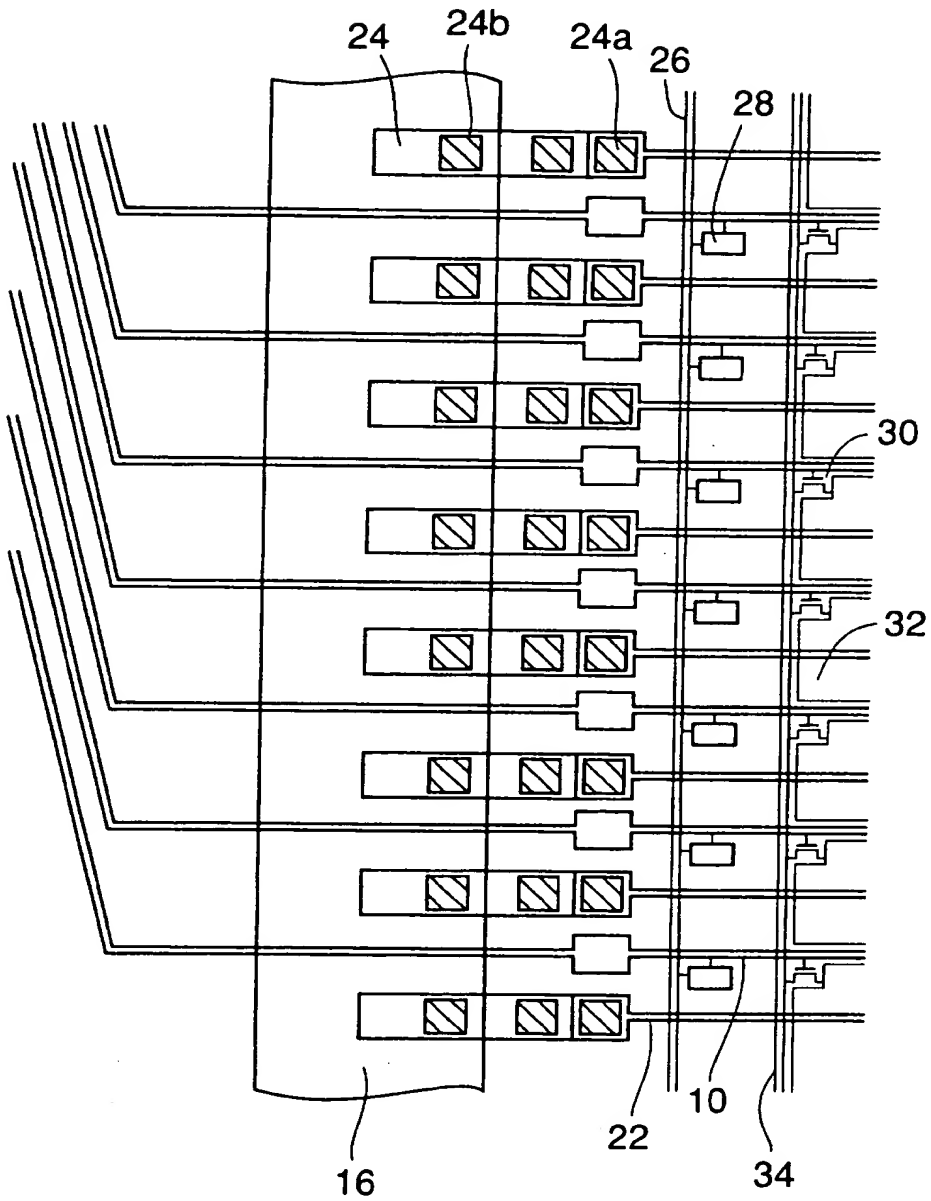
【図 1】

(従来技術)



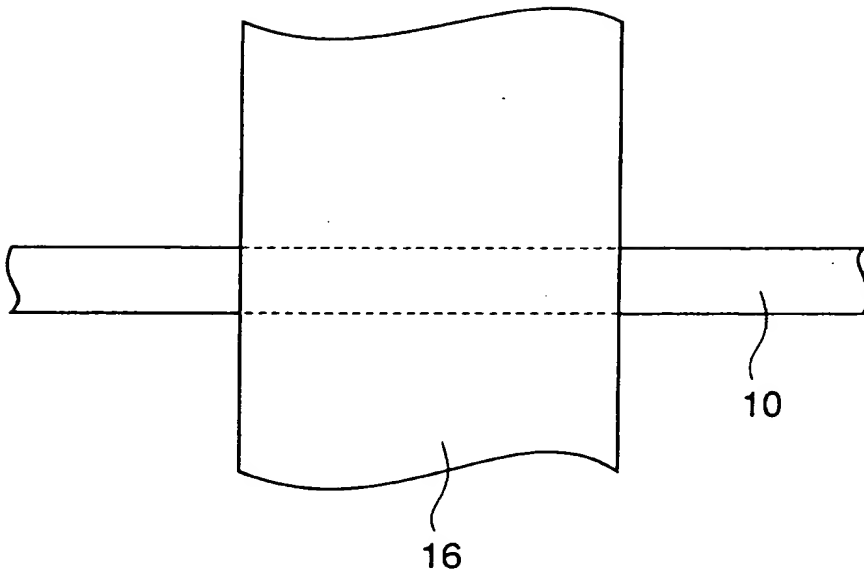
【図 2】

(従来技術)

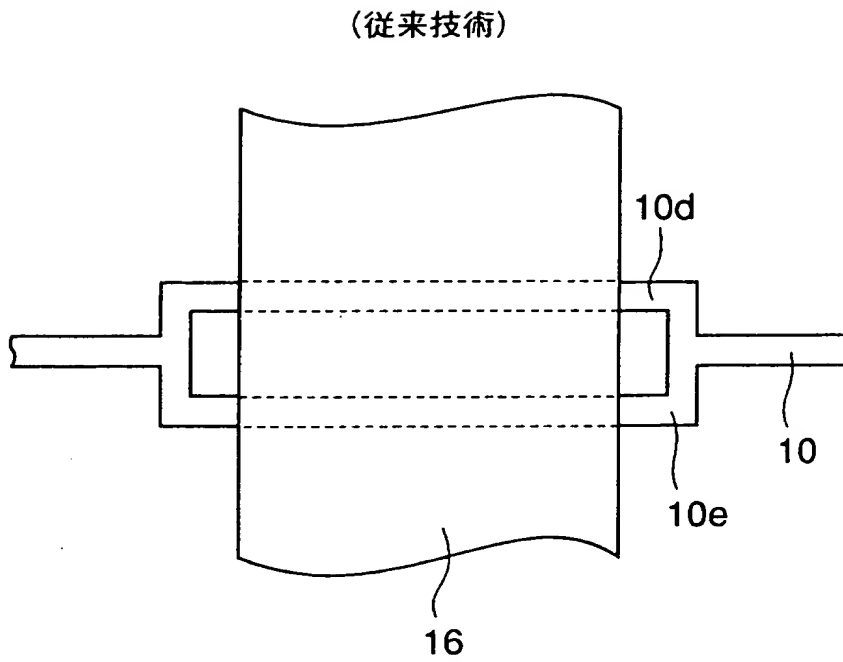


【図 3】

(従来技術)

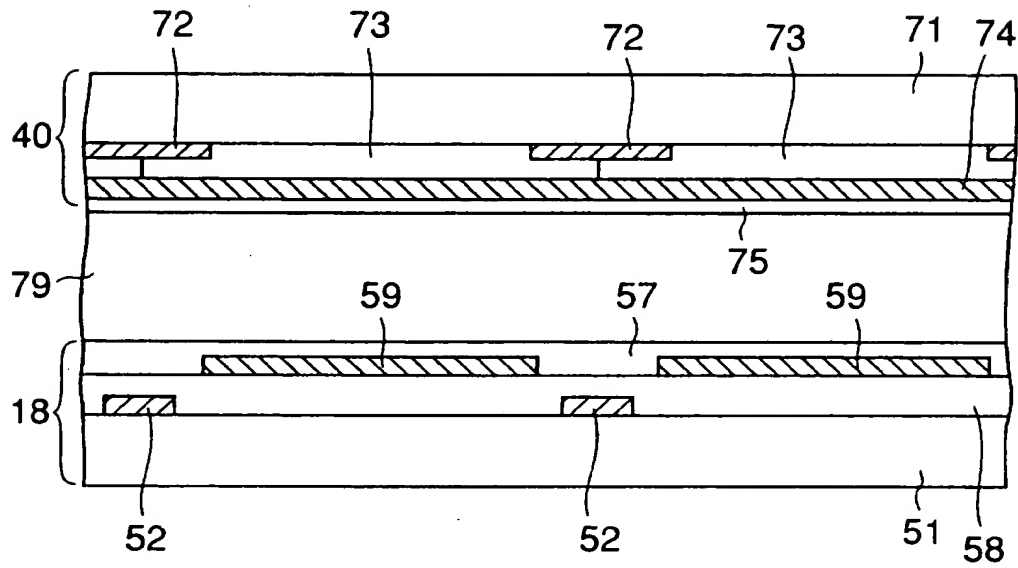


【図 4】



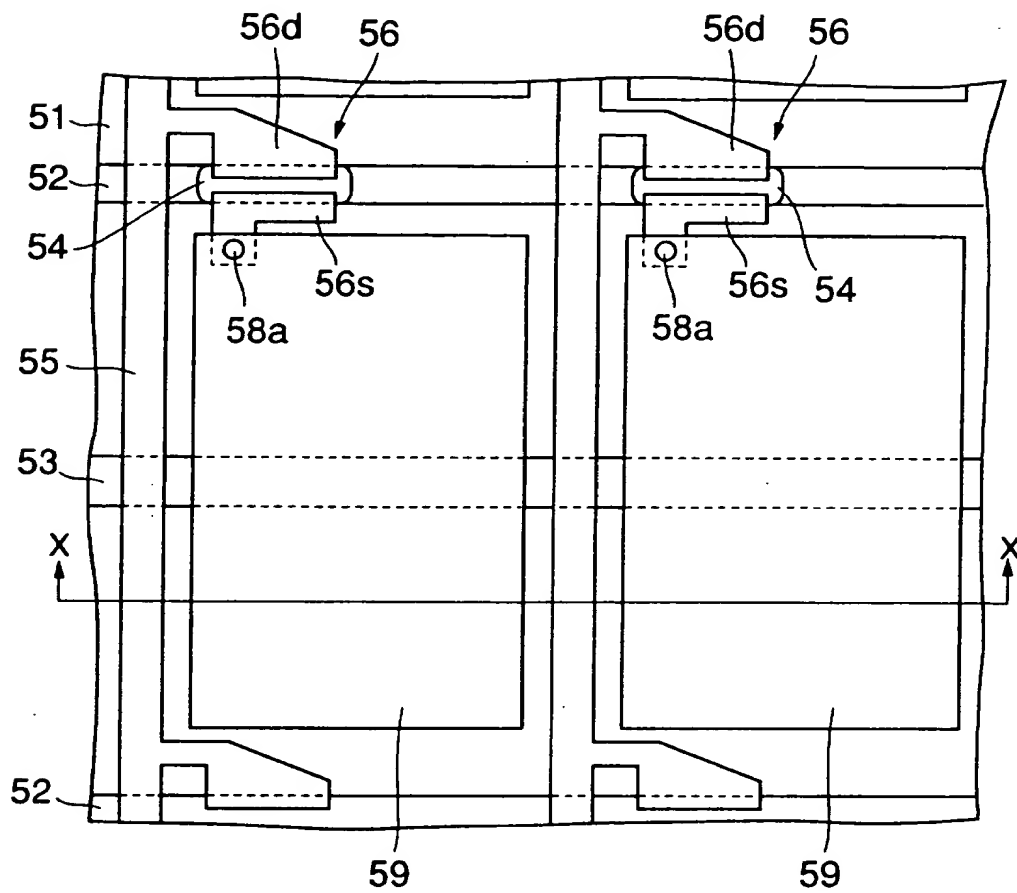
【図 5】

TN型液晶表示パネル（従来技術）

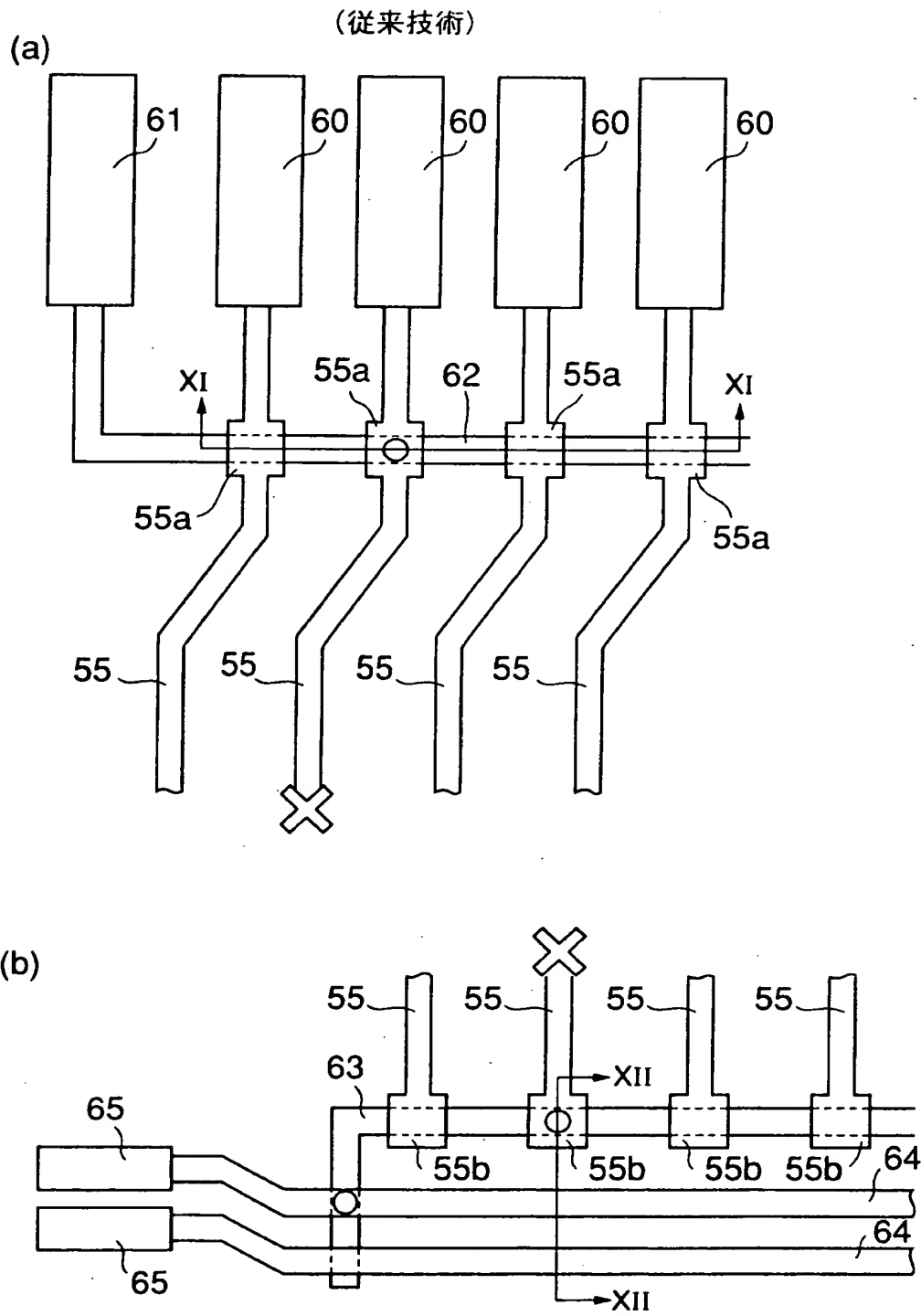


【図 6】

液晶表示パネルTFT基板（従来技術）



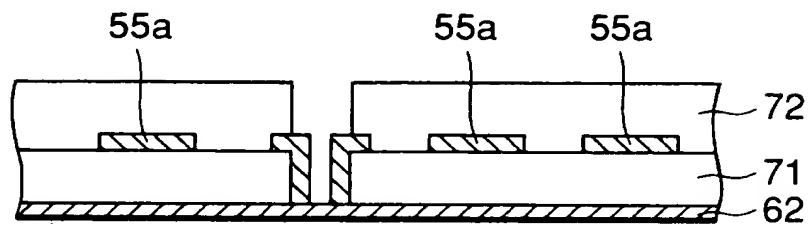
【図 7】



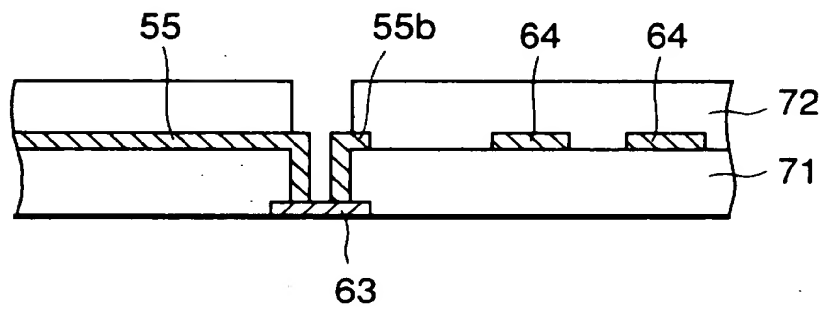
【図 8】

(従来技術)

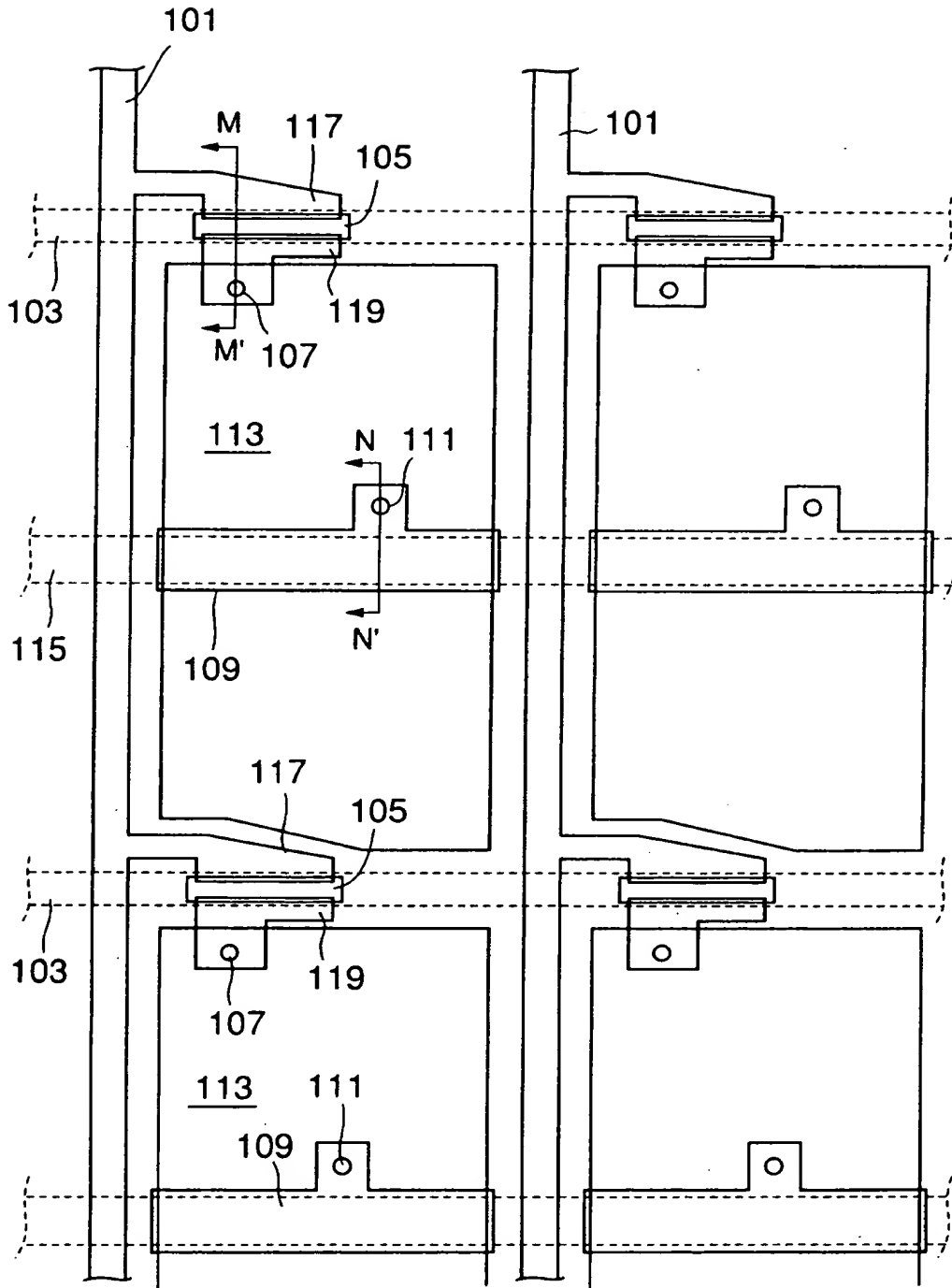
(a)



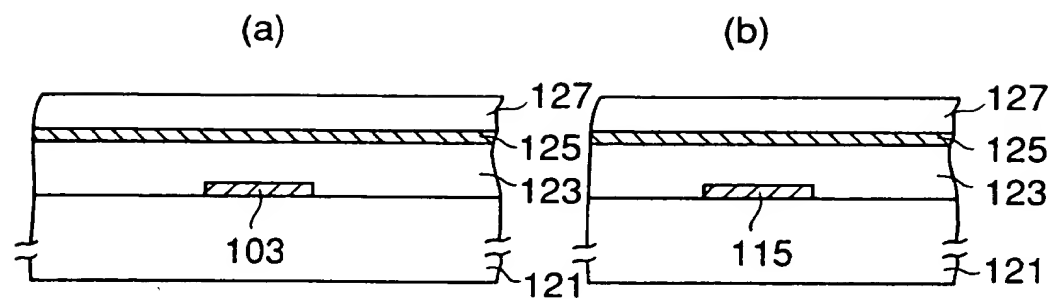
(b)



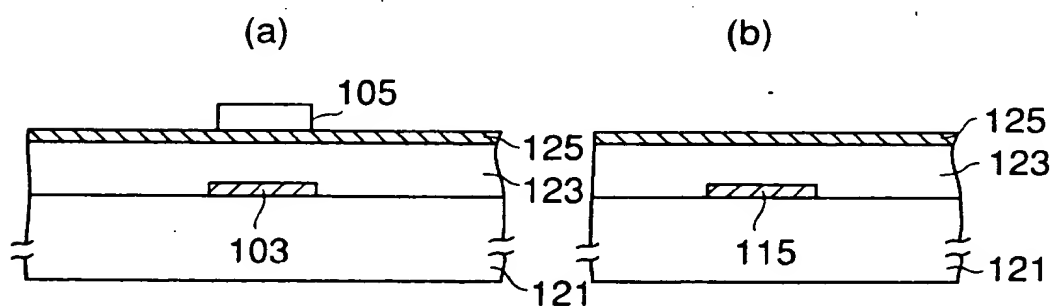
【図9】



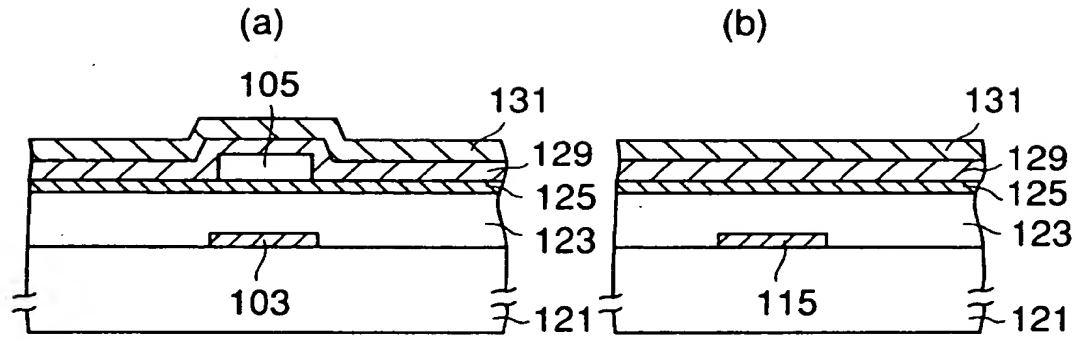
【図 1 0】



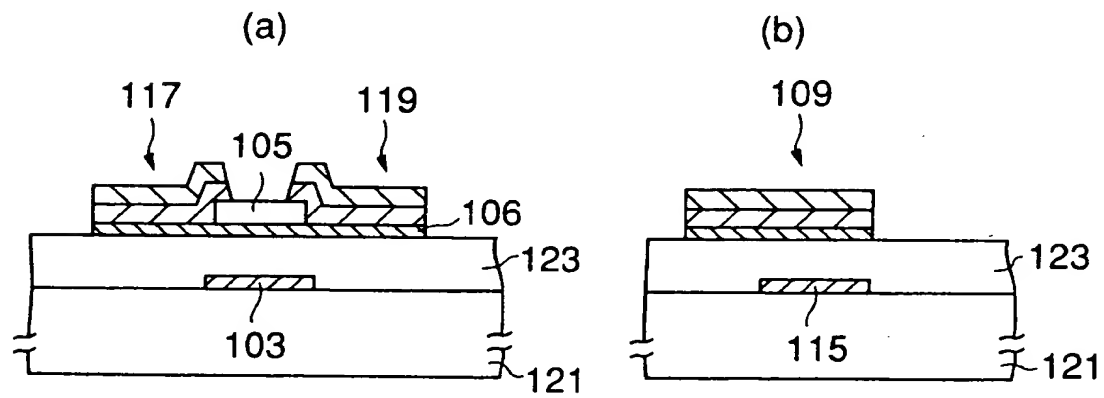
【図 1 1】



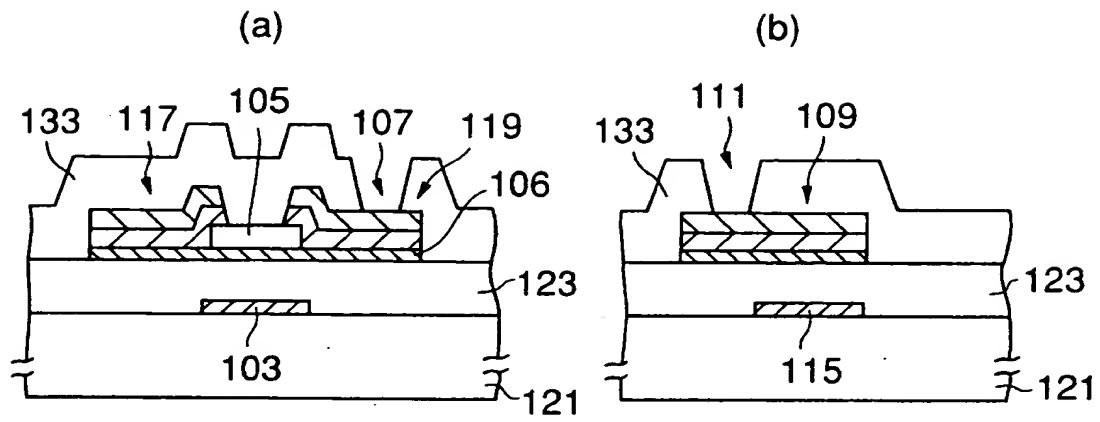
【図 1 2】



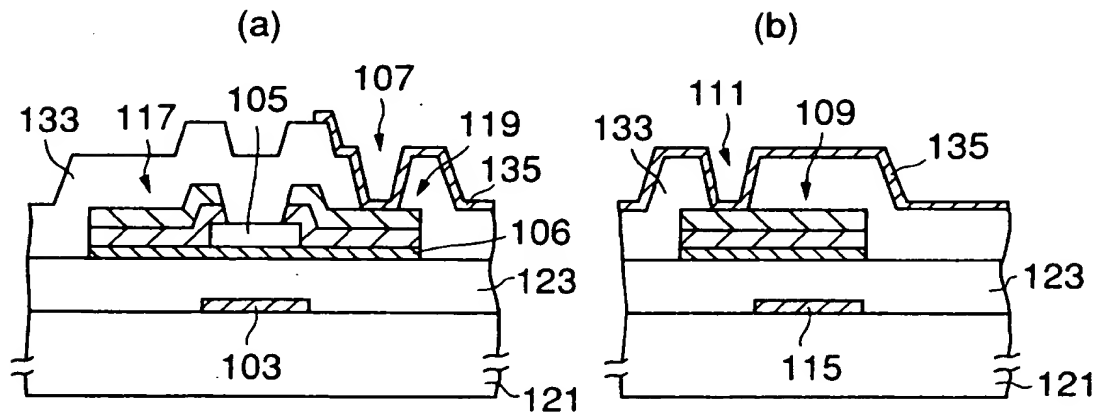
【図 1 3】



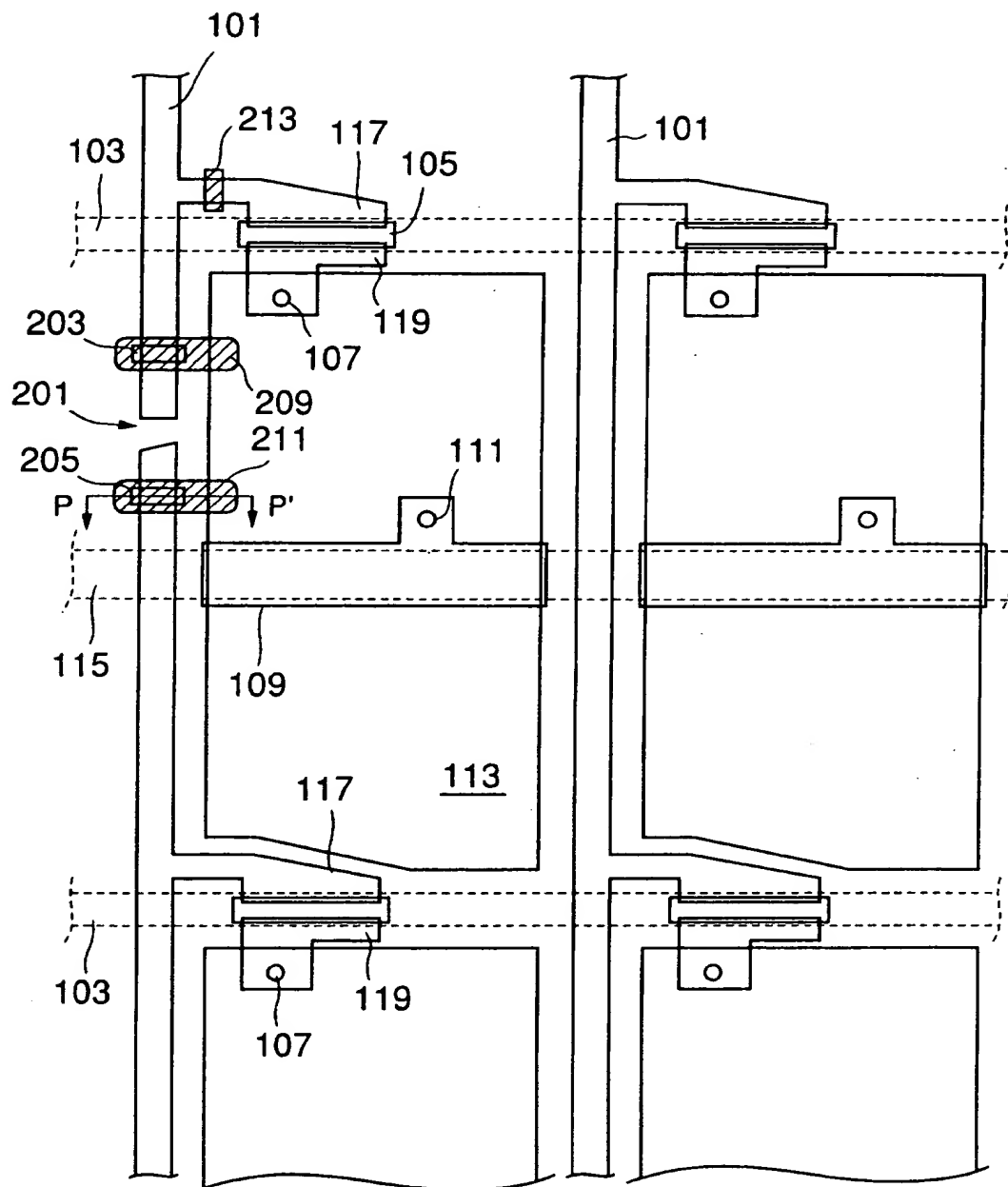
【図 1 4】



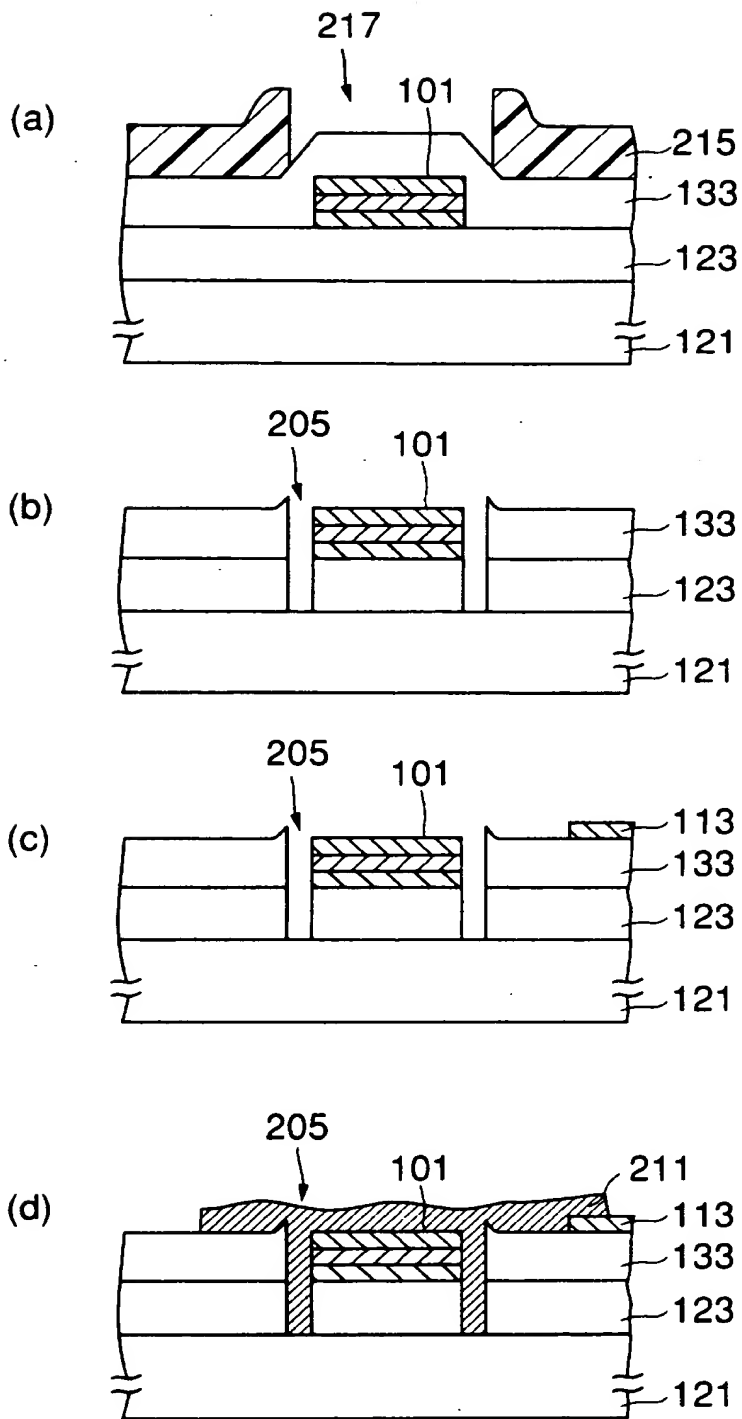
【図 1 5】



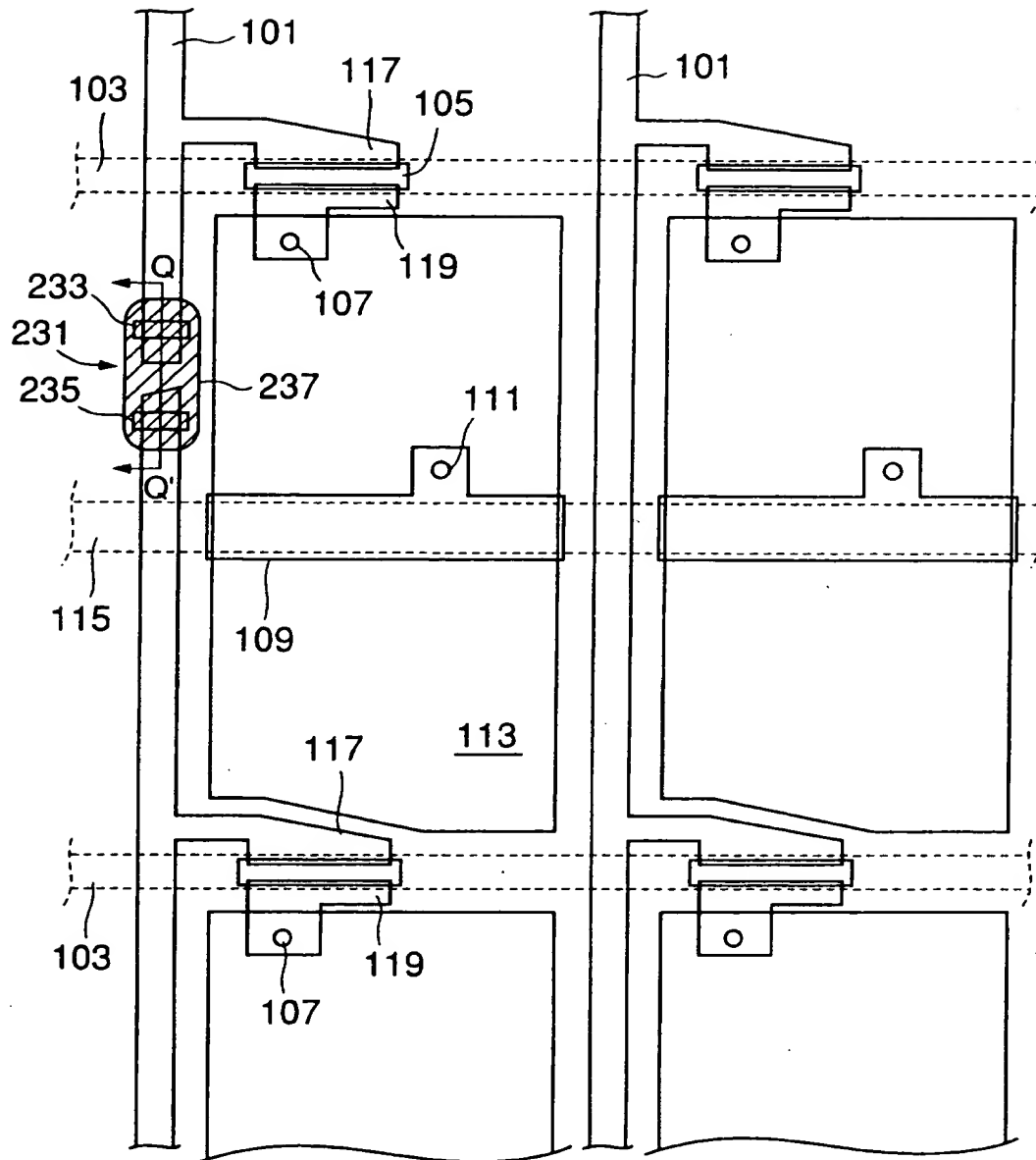
【図16】



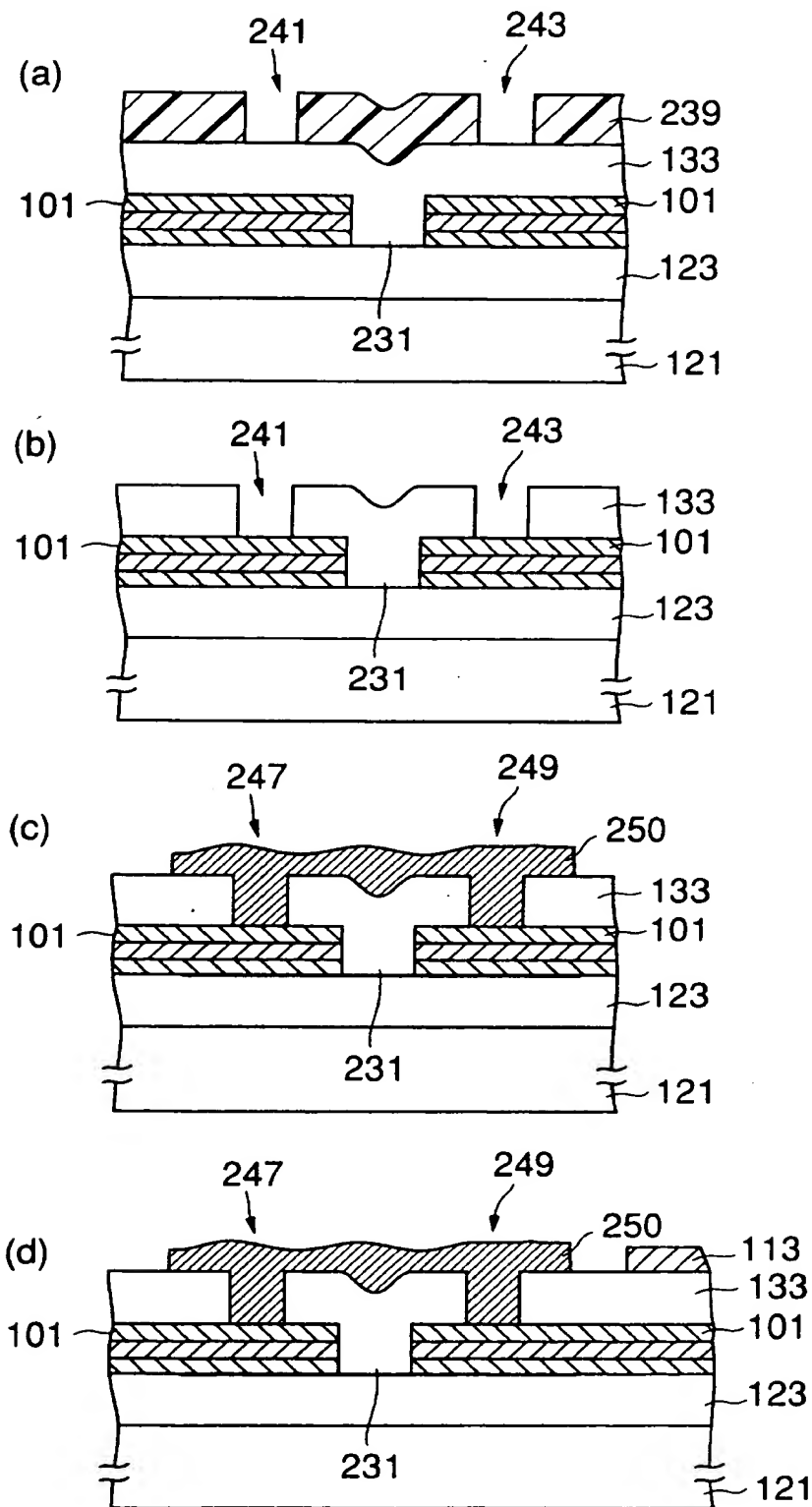
【図 1 7】



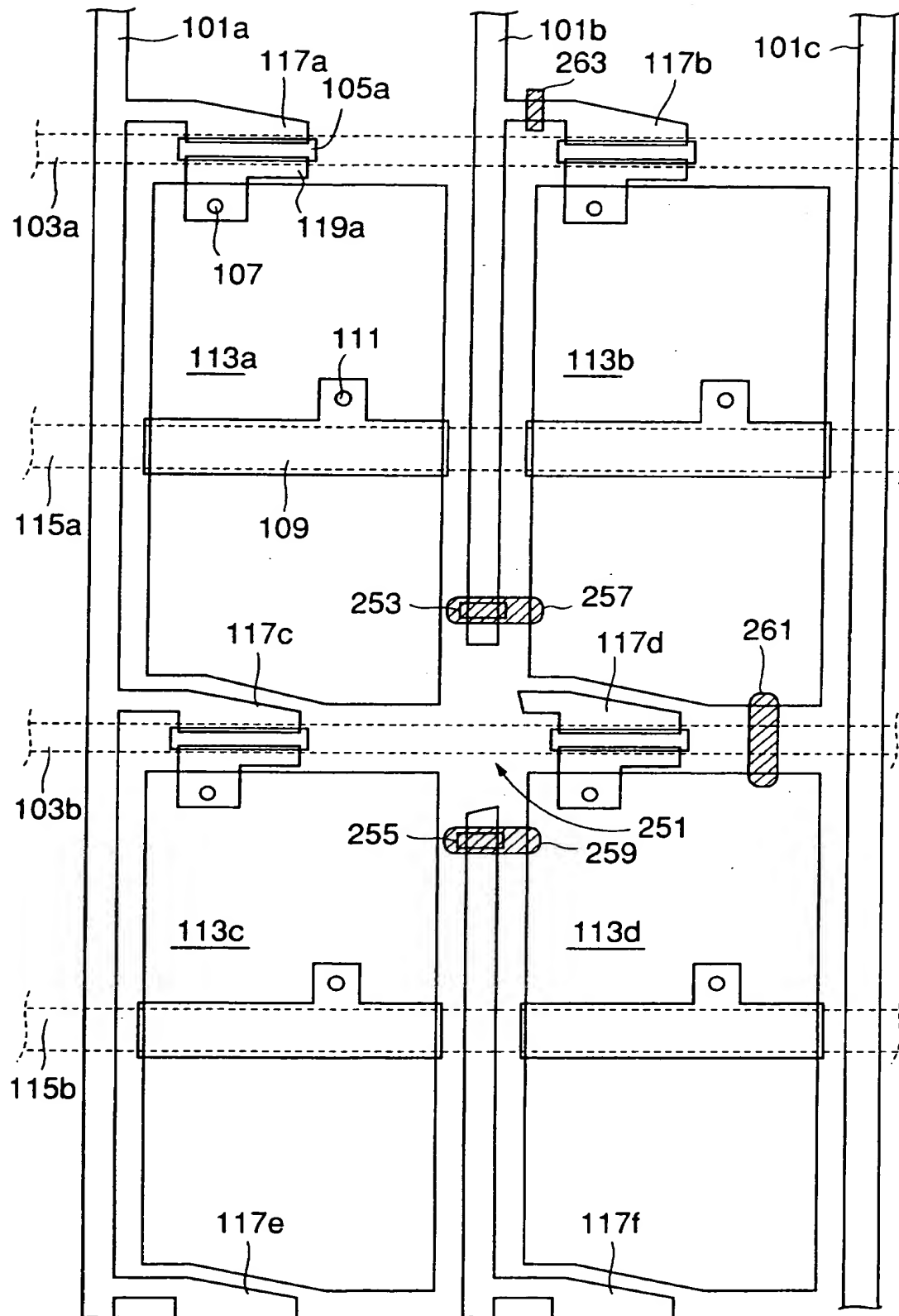
【図 1 8】



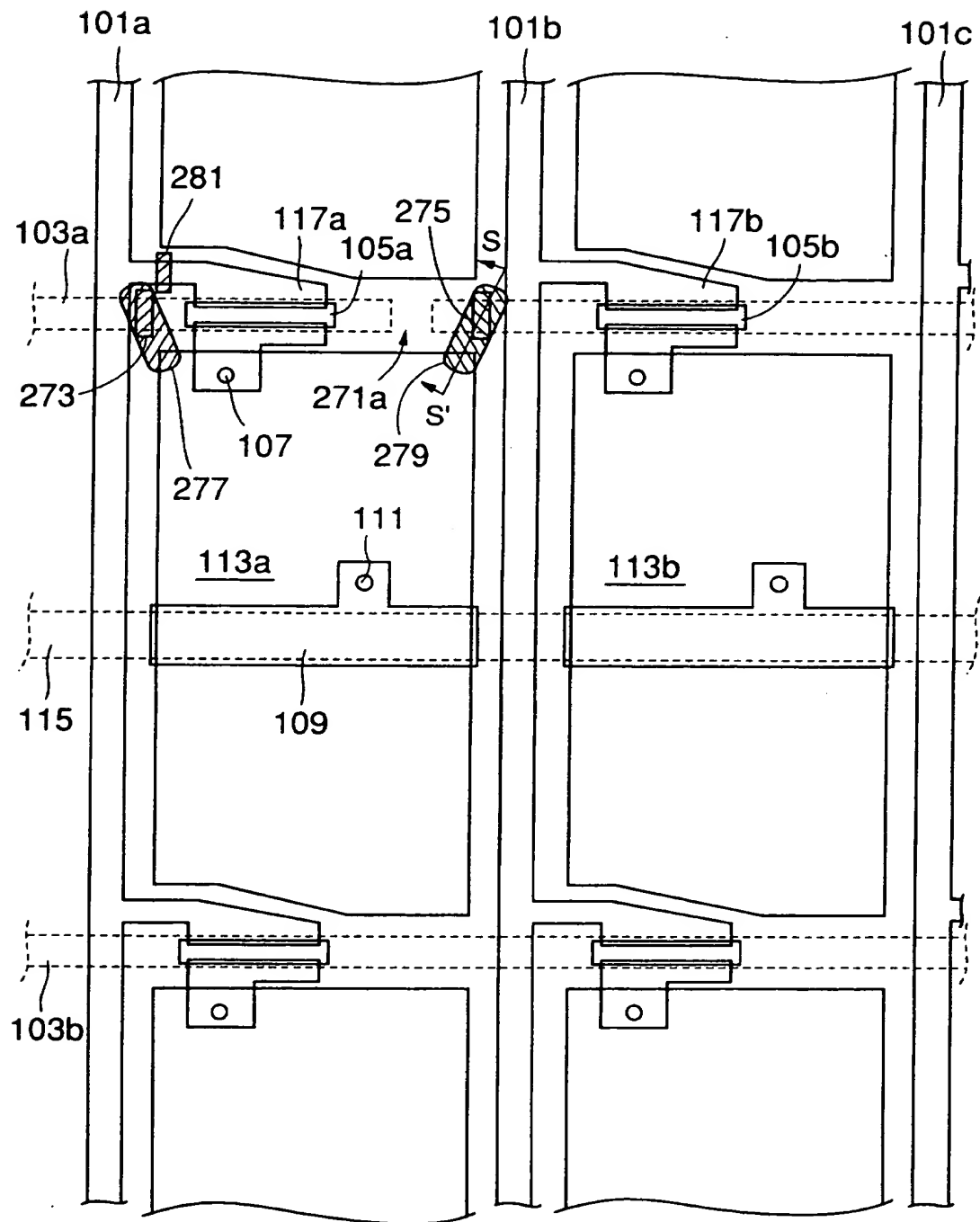
【図 1 9】



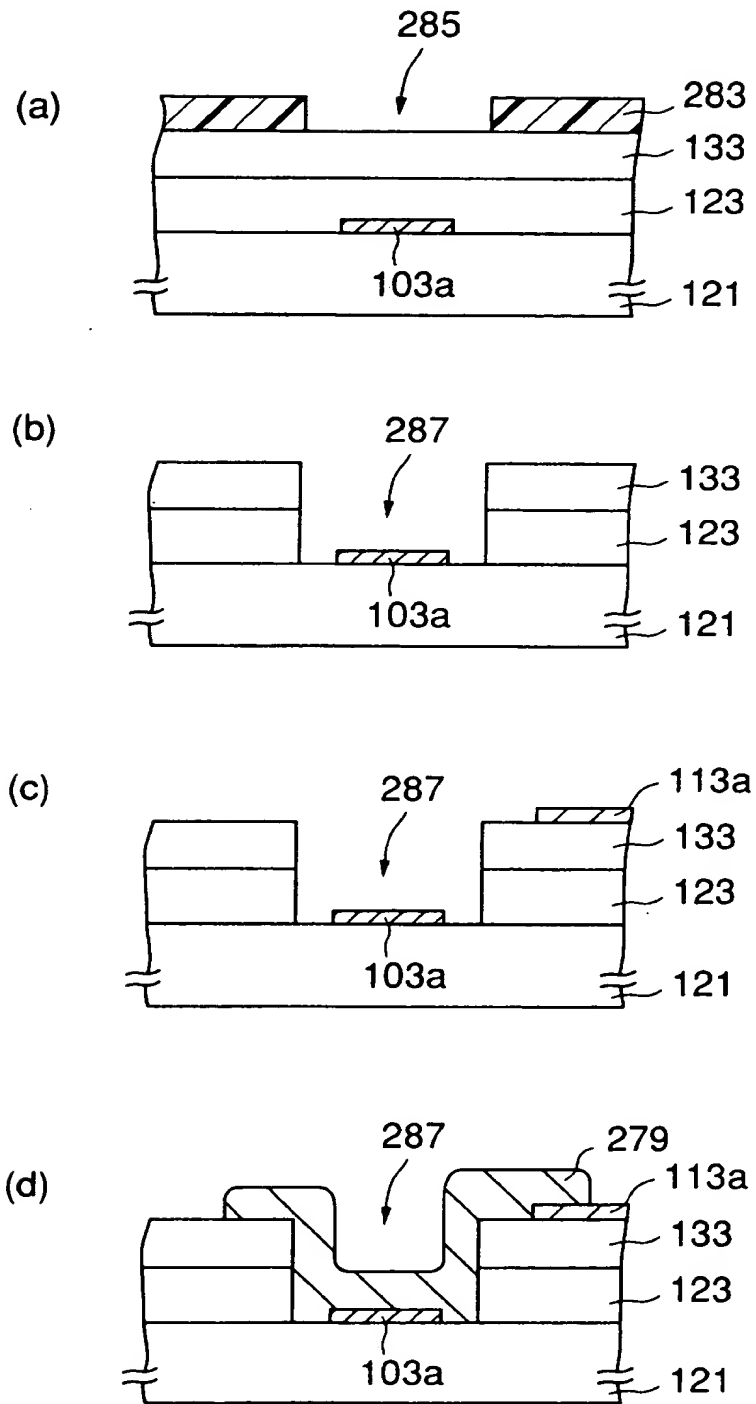
【図 20】



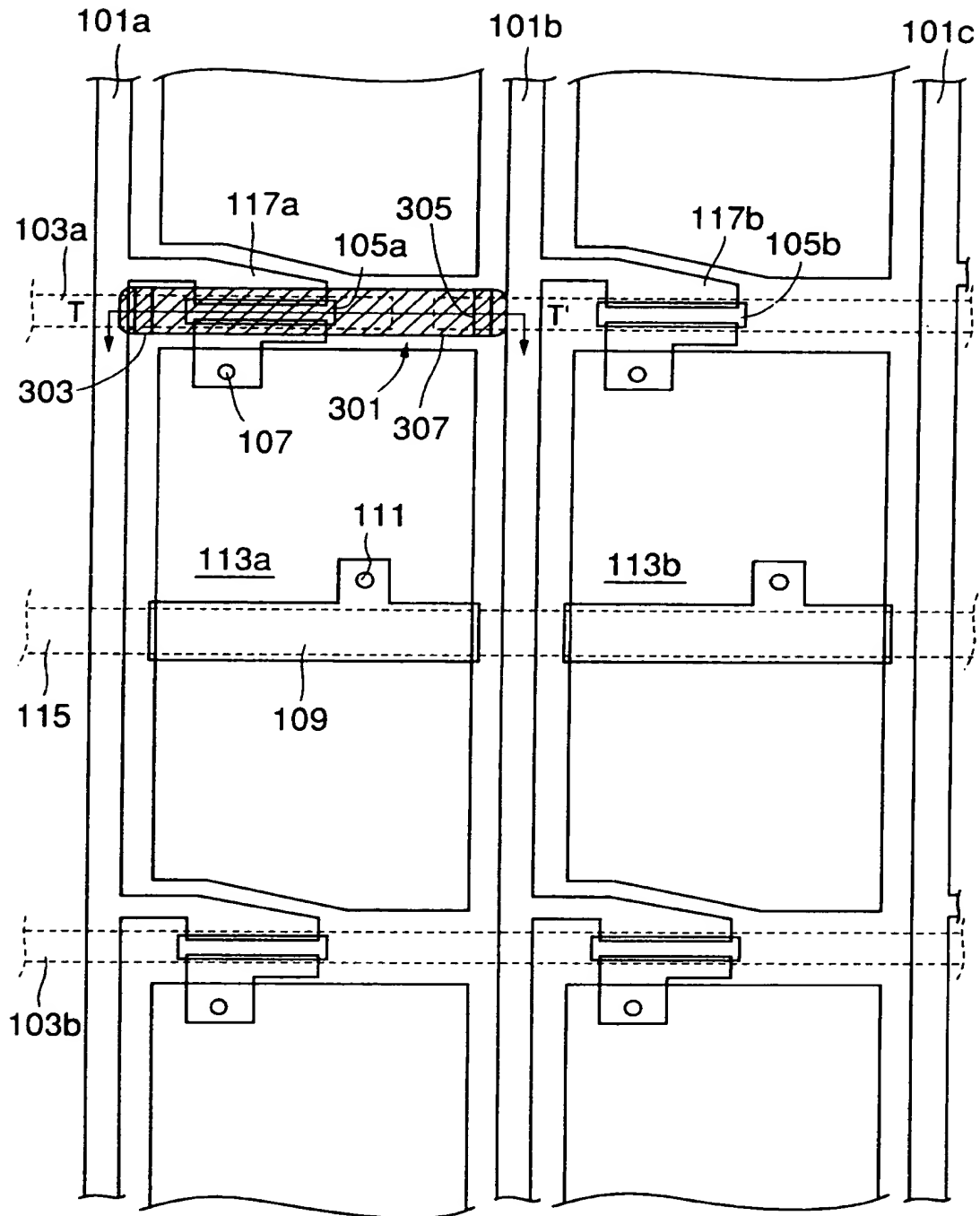
【図 21】



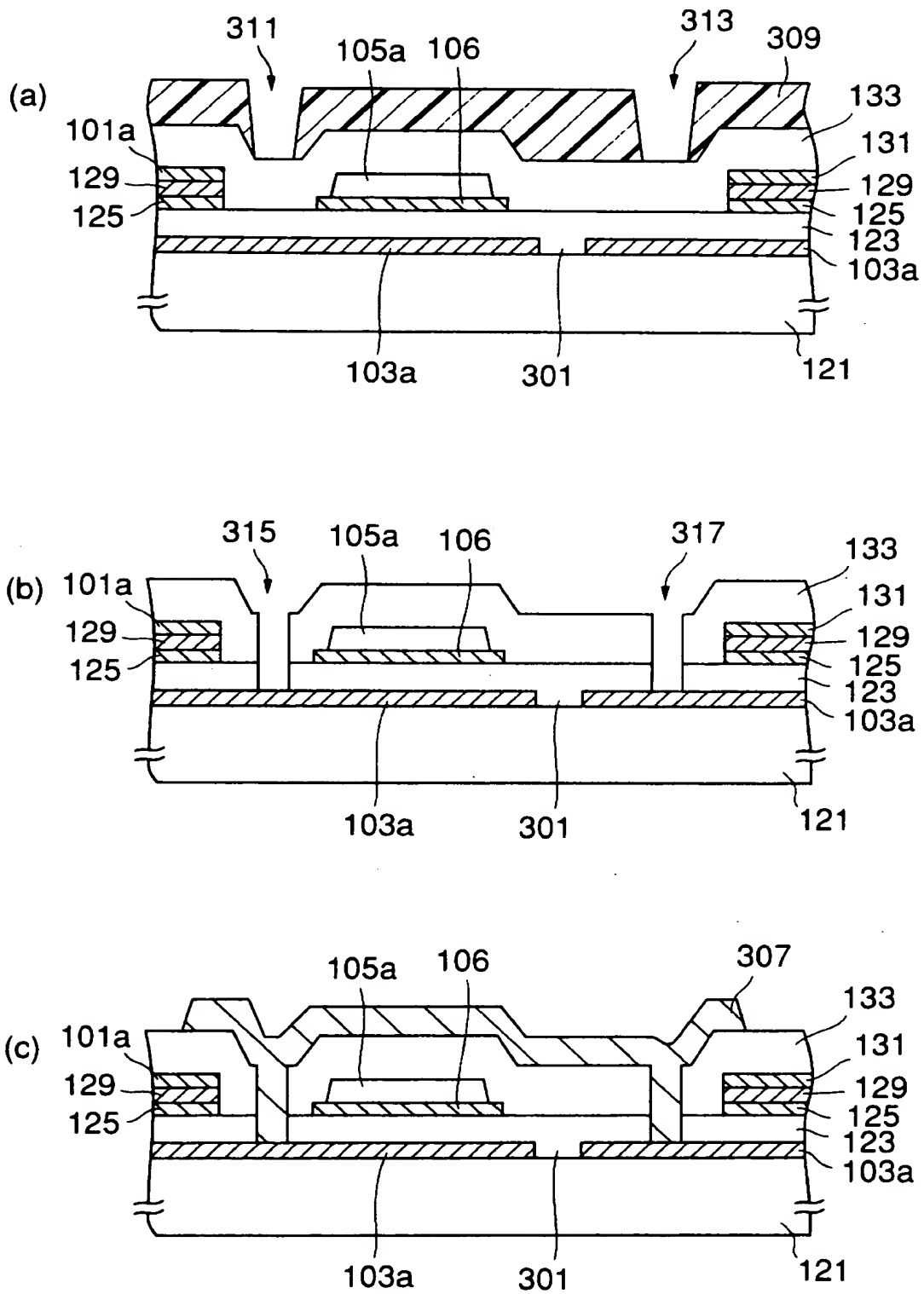
【図 2 2】



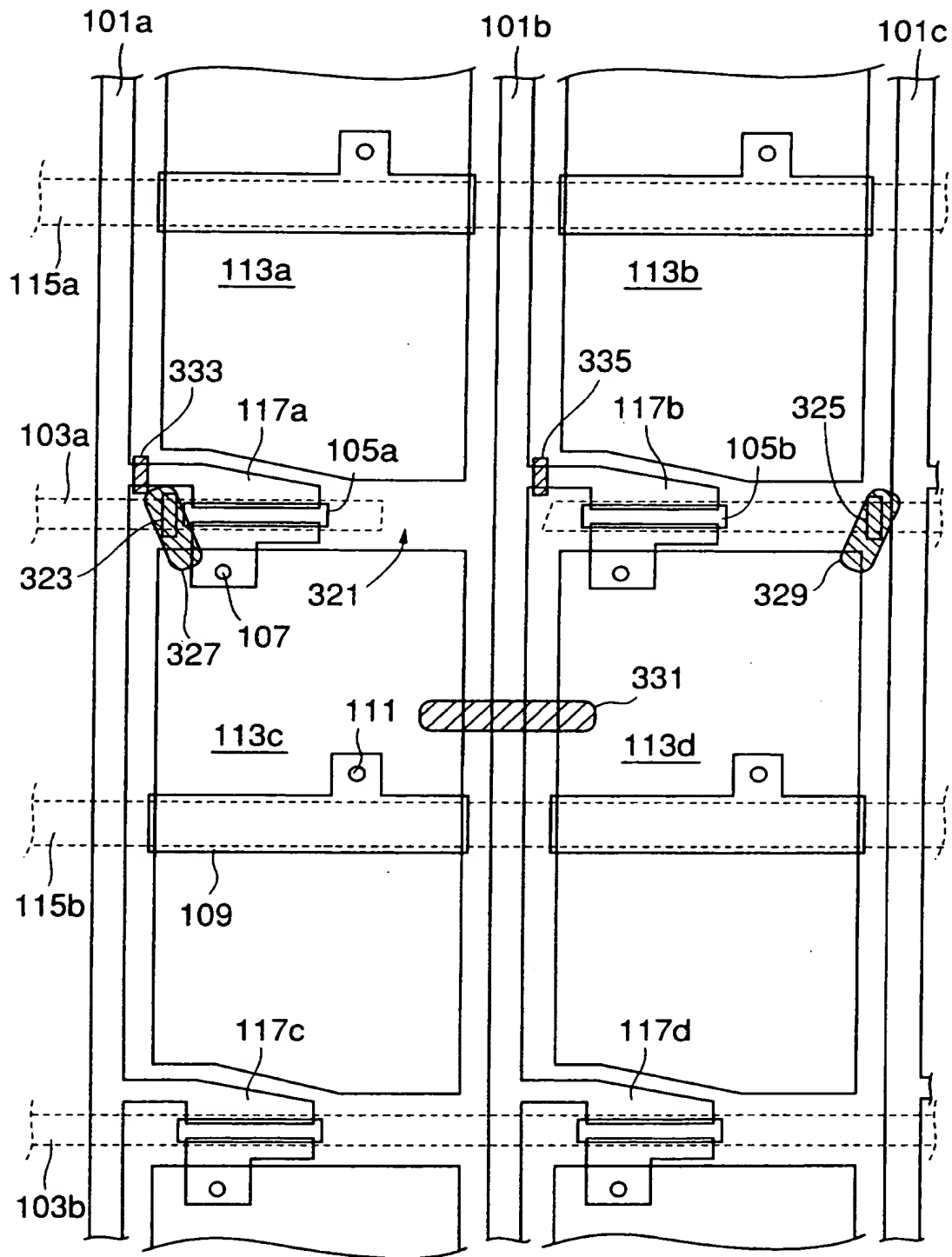
【図 23】



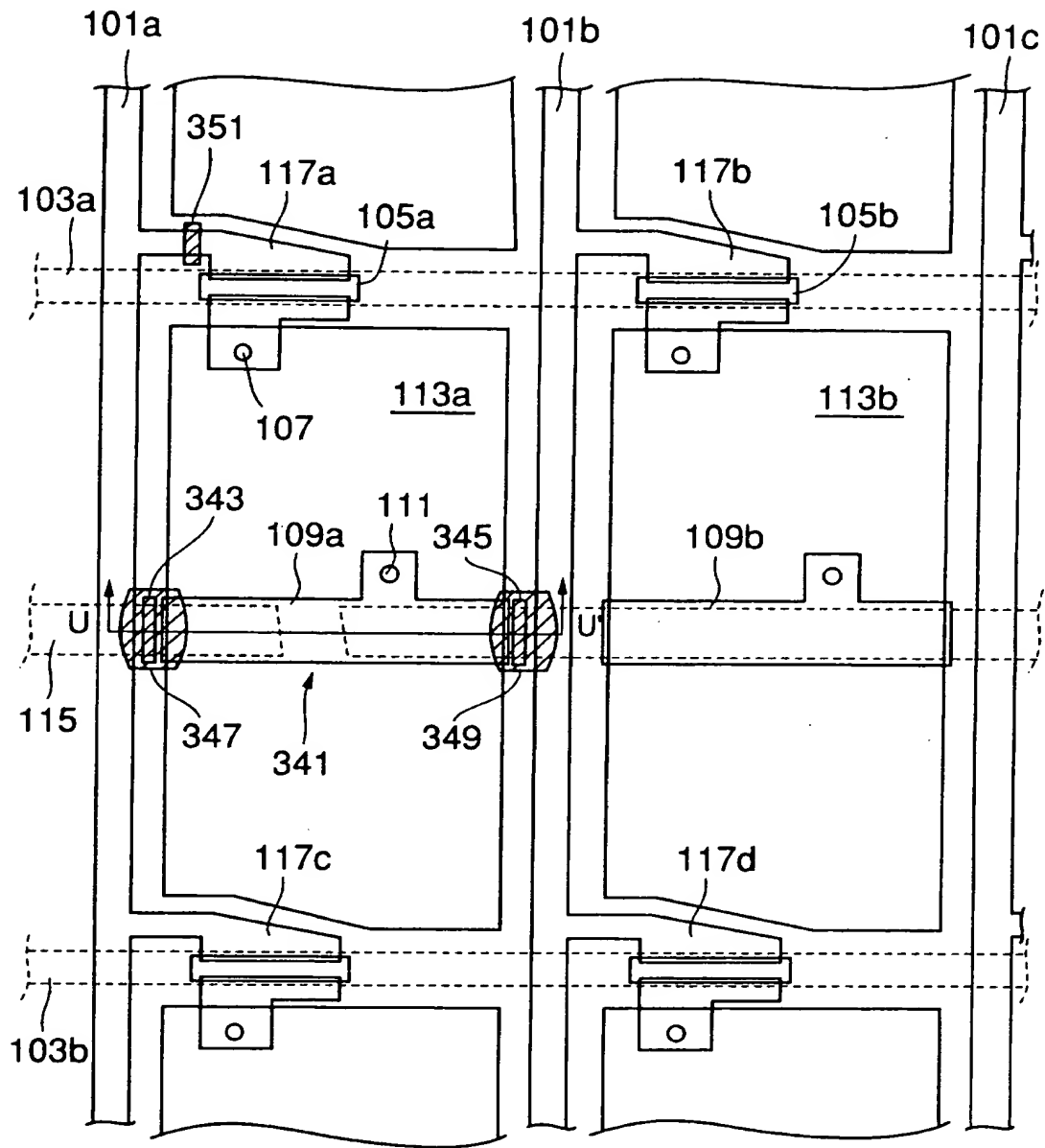
【図 2 4】



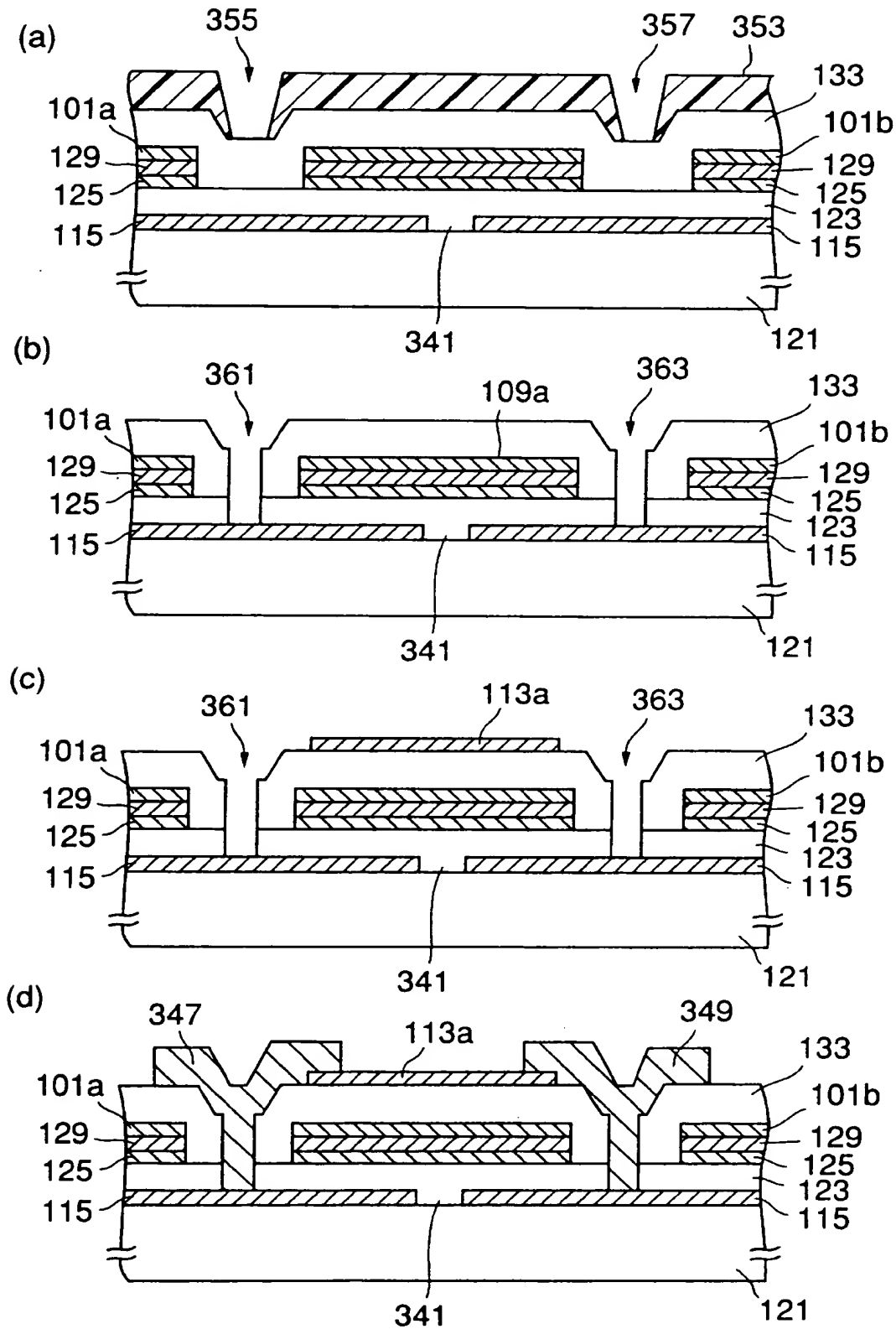
【図 25】



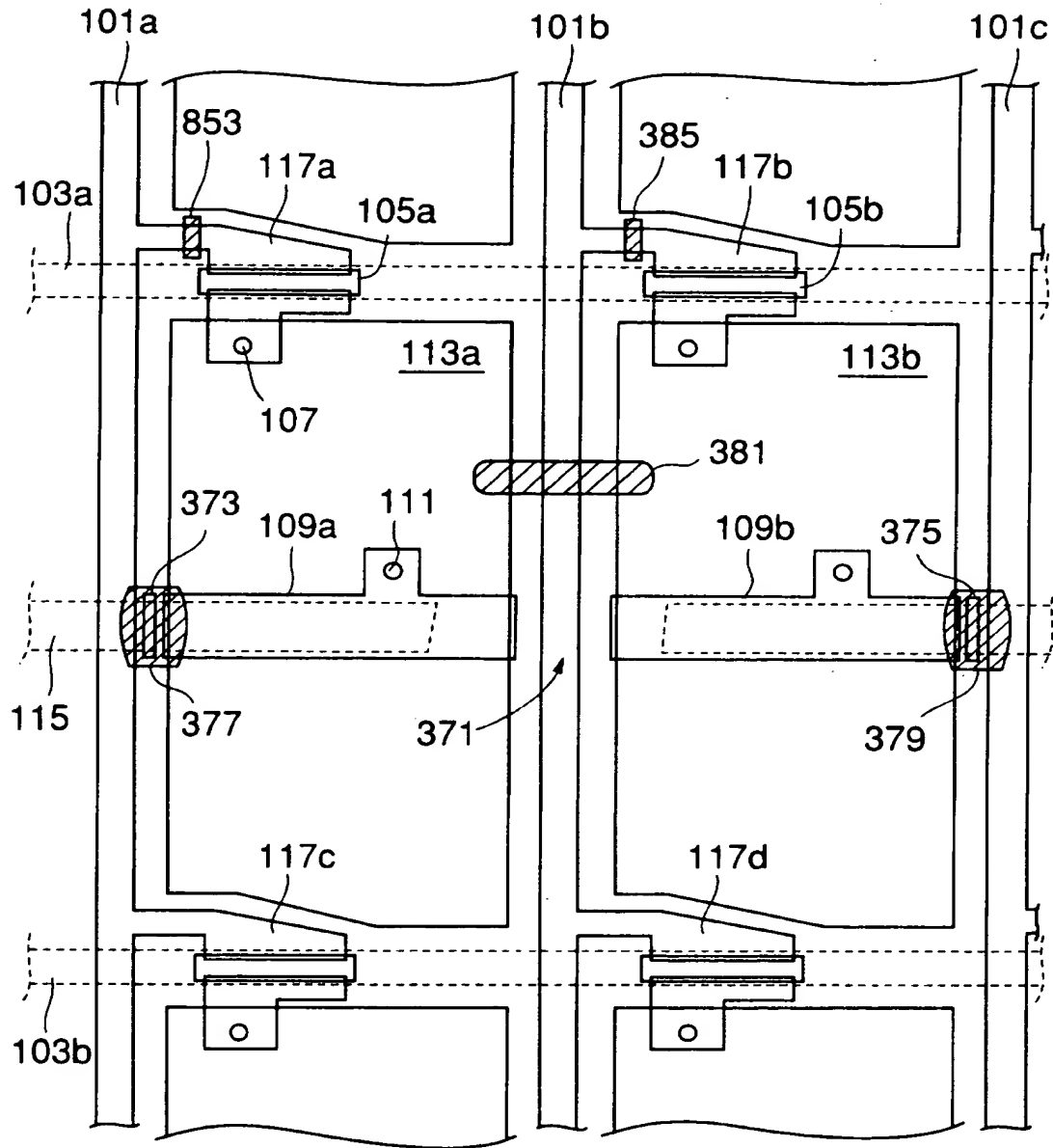
【図 2 6】



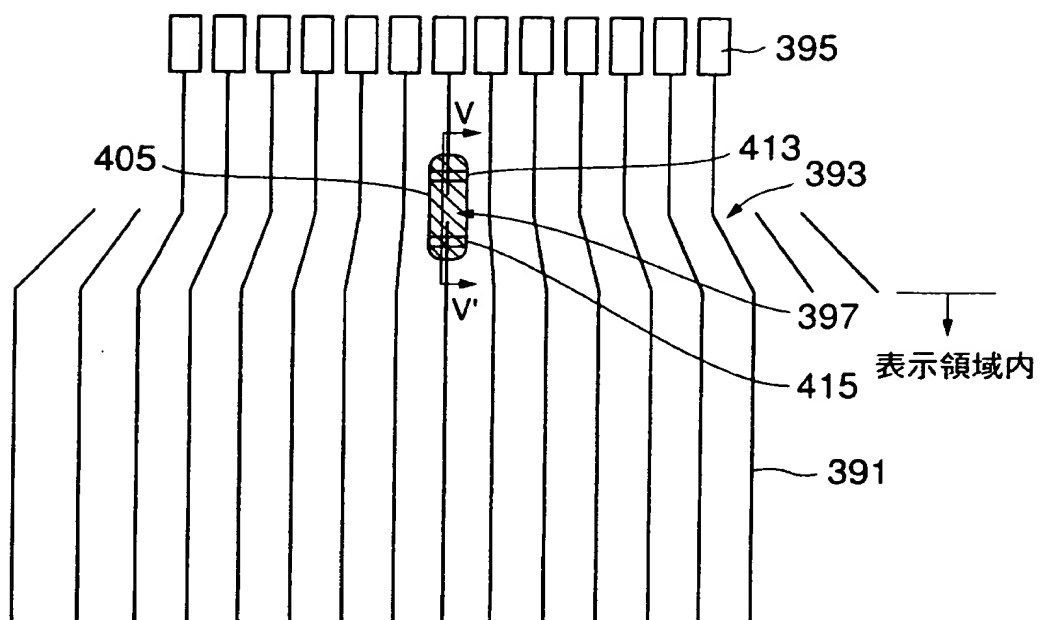
【図 2 7】



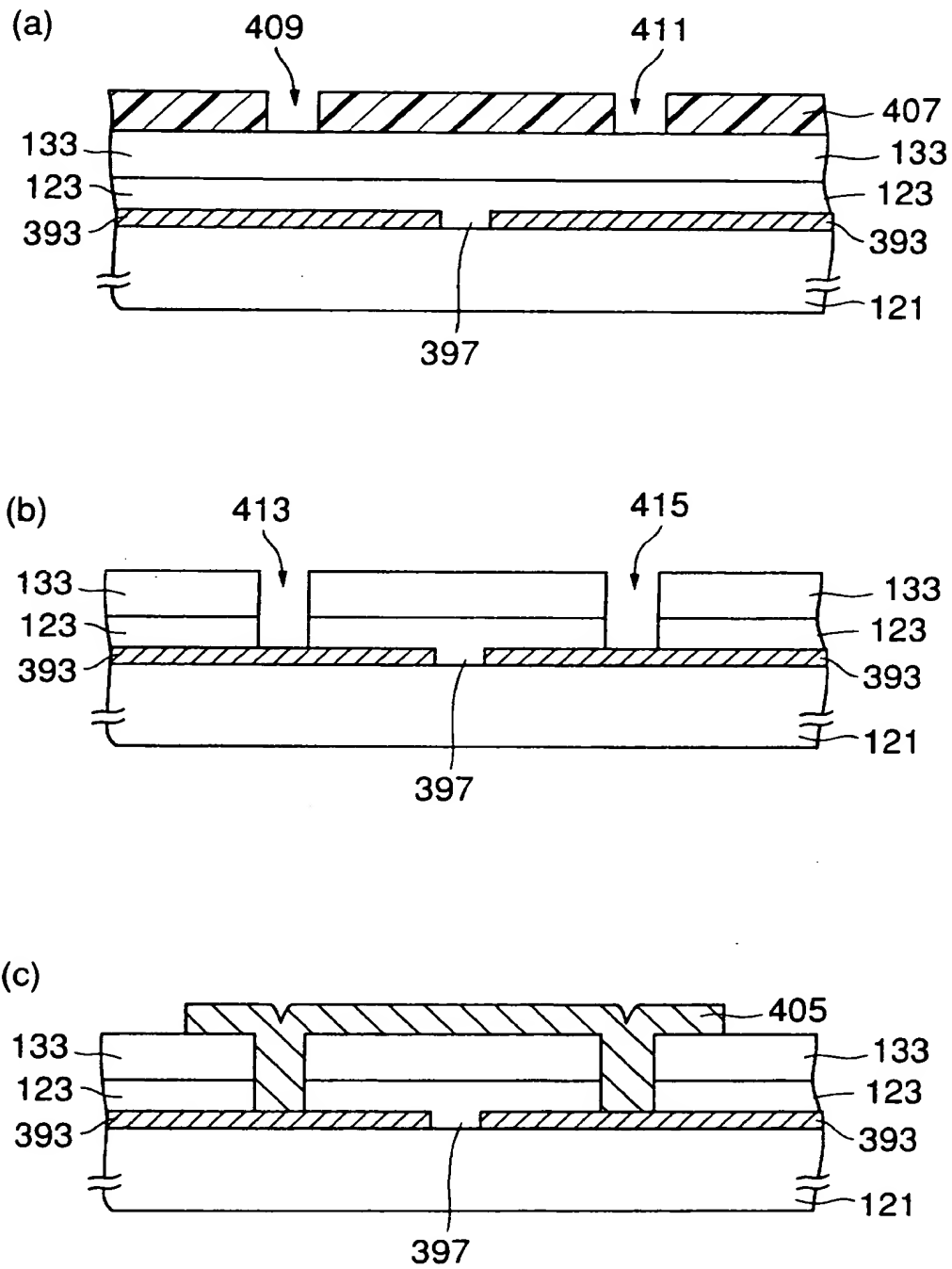
【図 2 8】



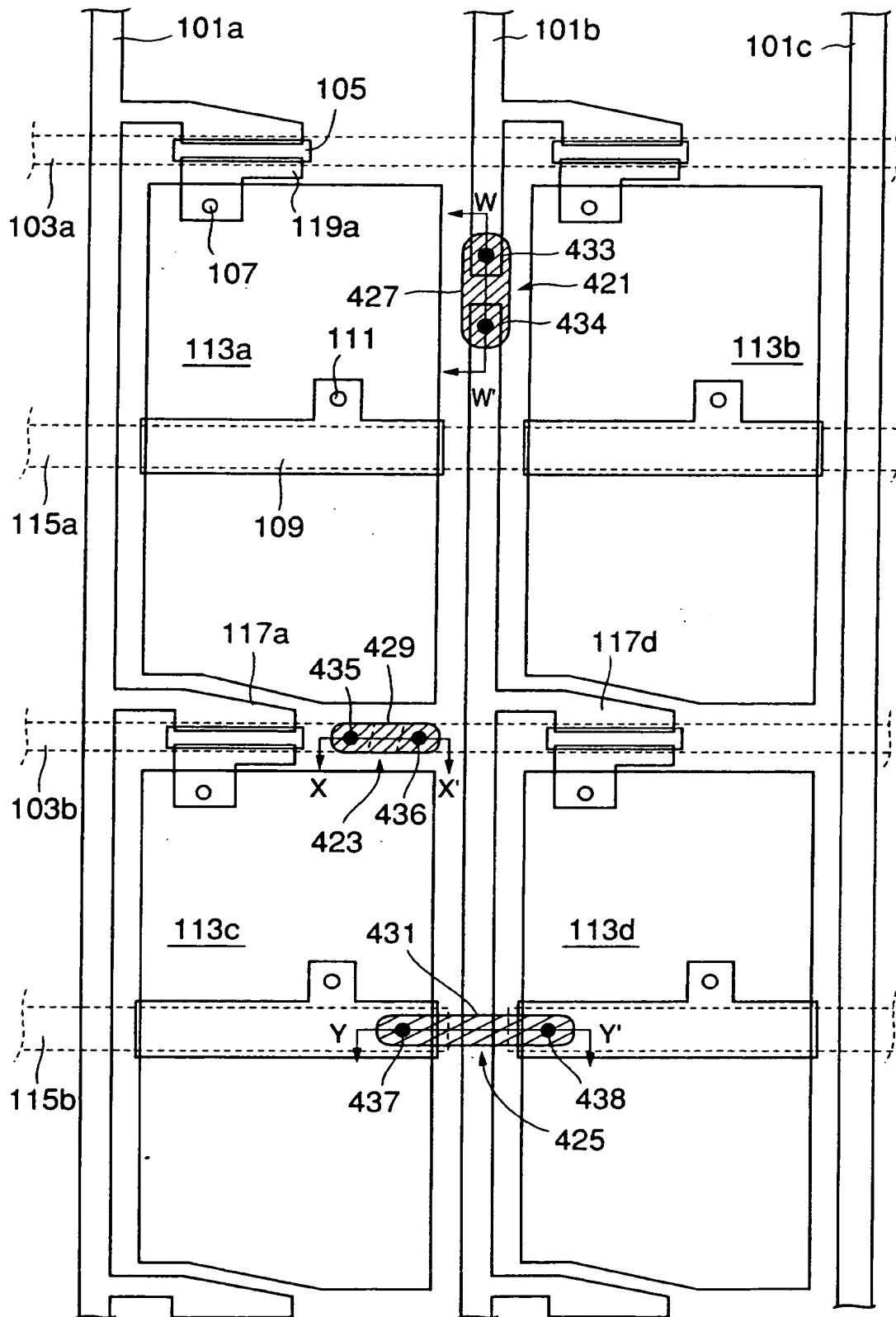
【図 2 9】



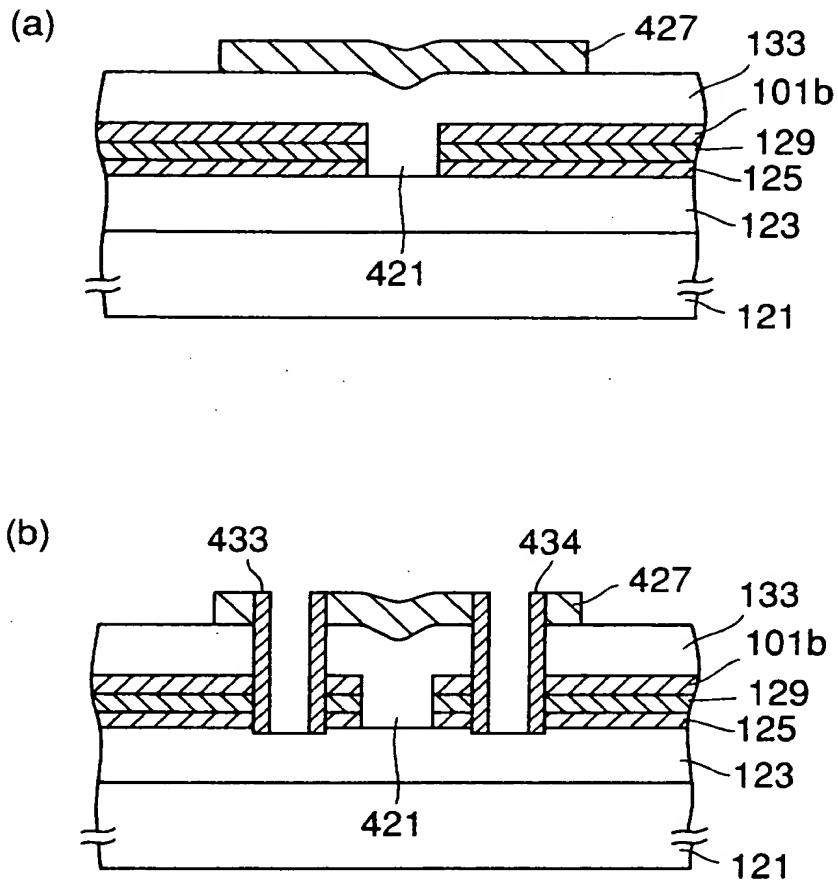
【図 3 0】



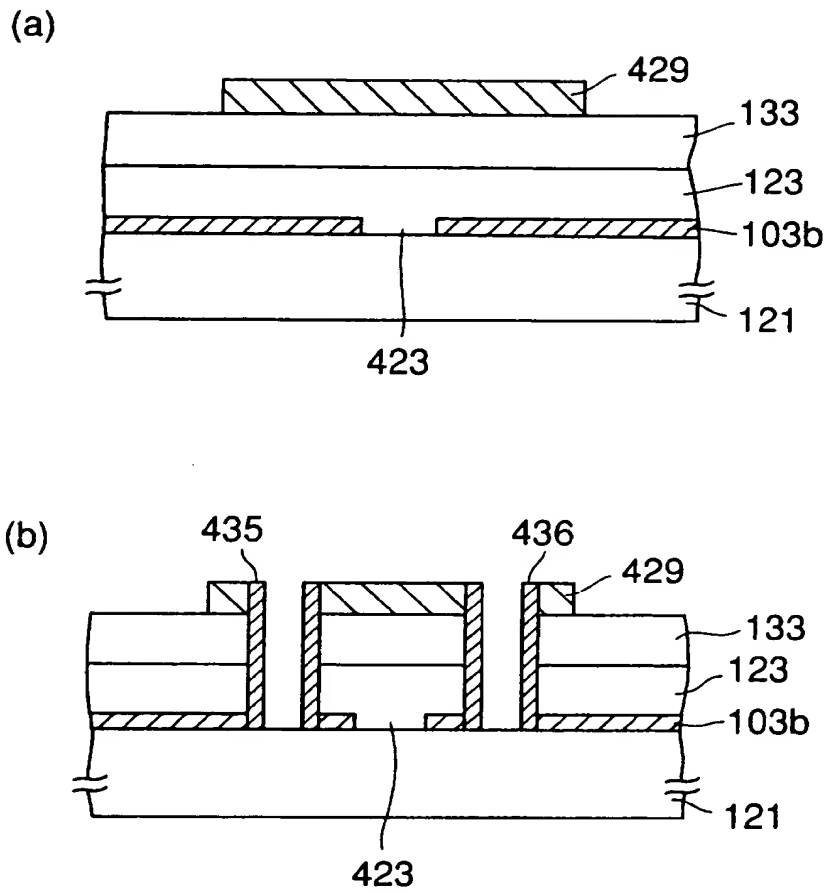
【図 31】



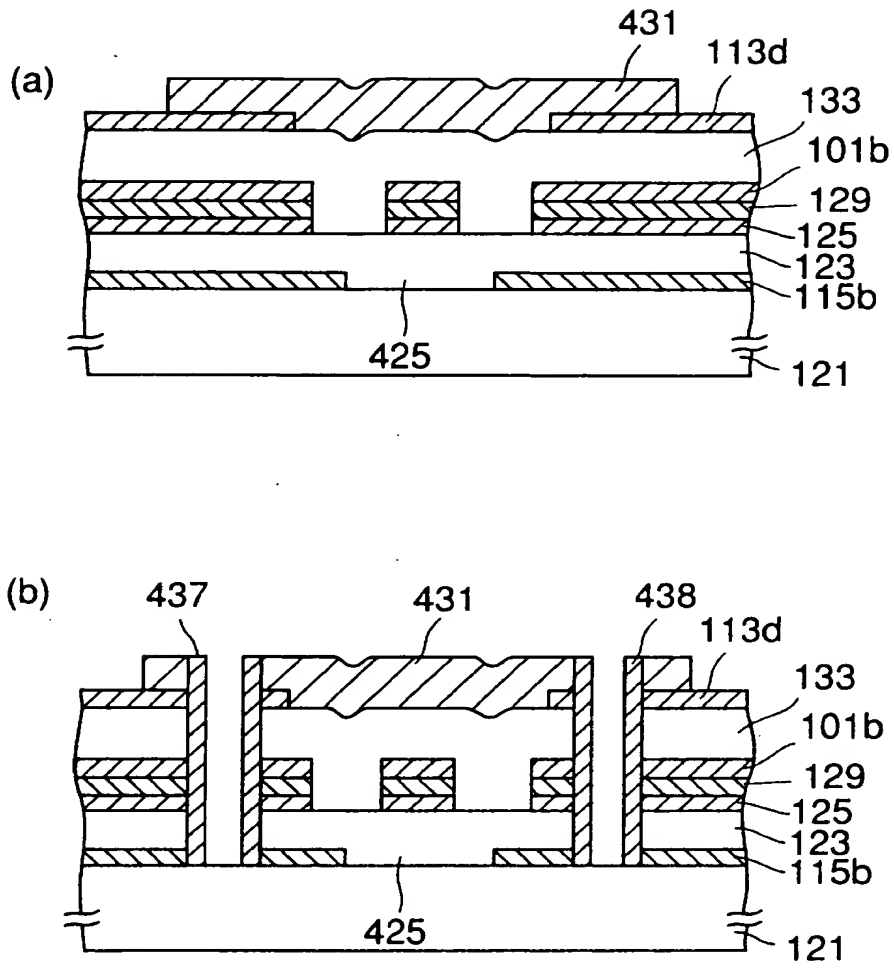
【図 3 2】



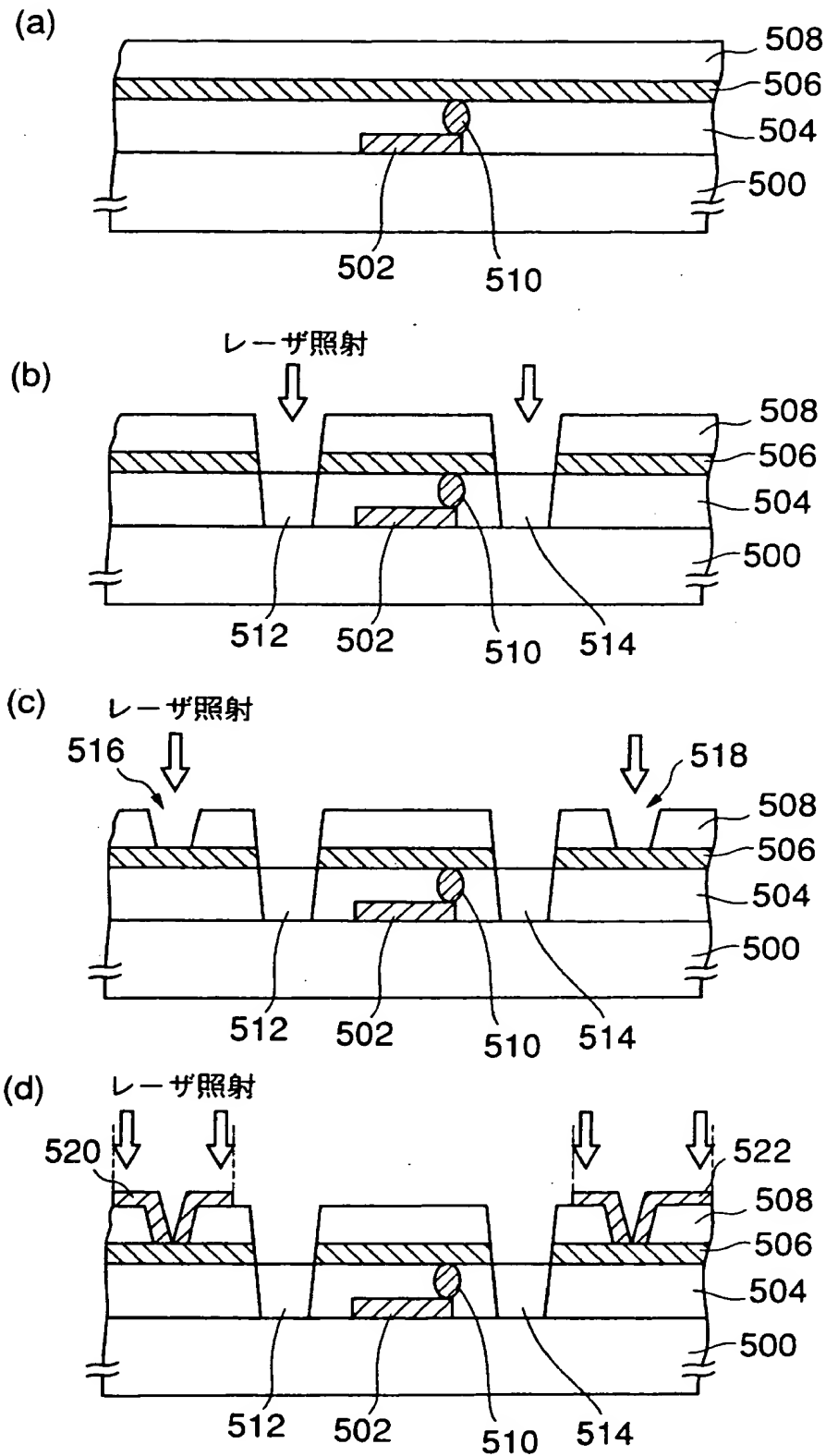
【図 3 3】



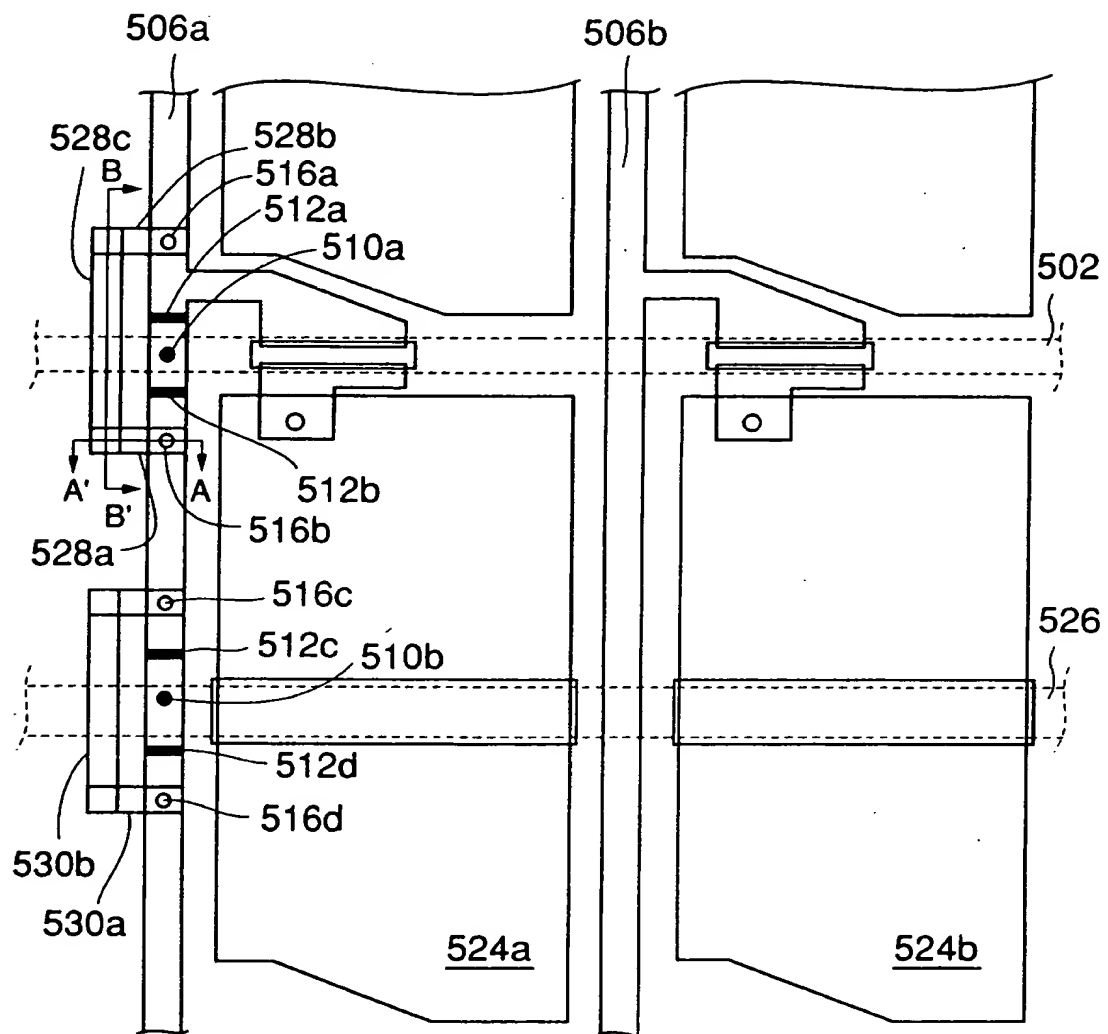
【図 3 4】



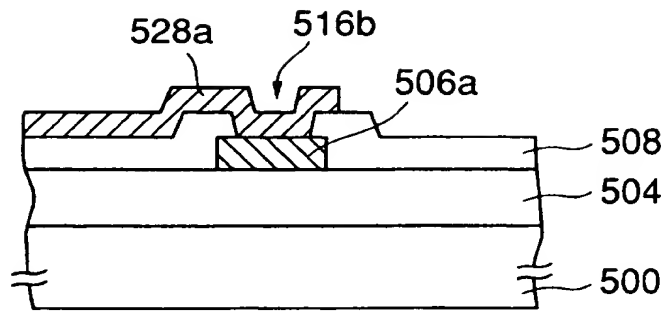
【図 3 5】



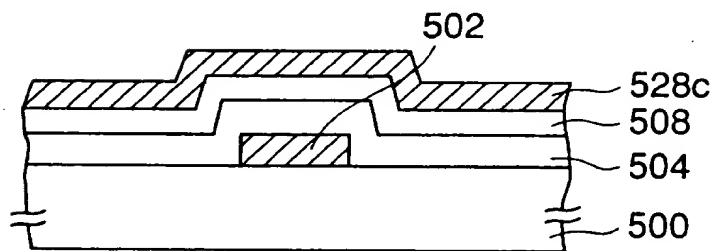
【図 3 6】



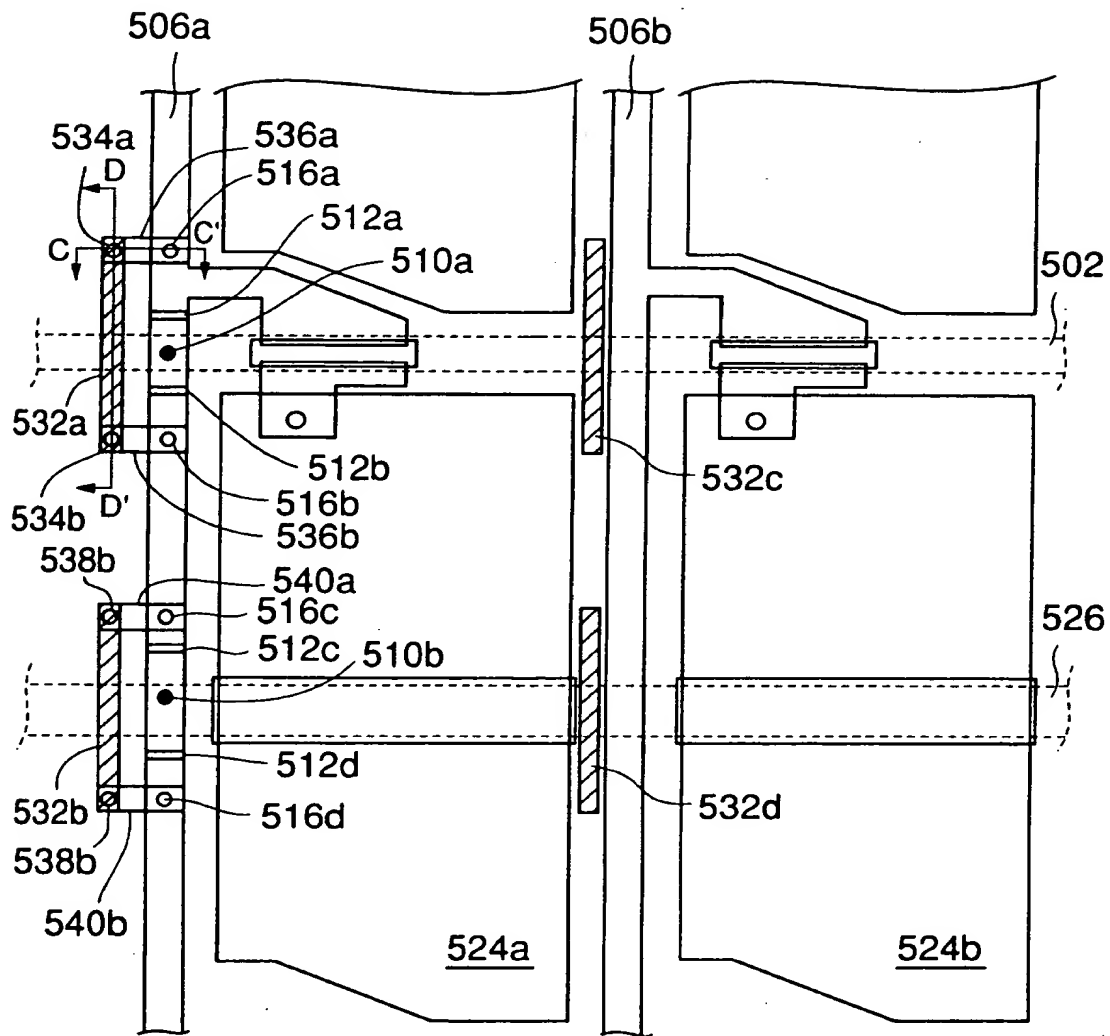
【図 3 7】



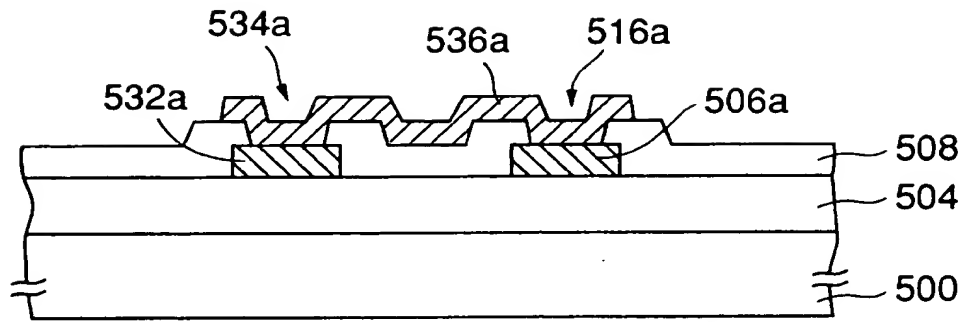
【図 3 8】



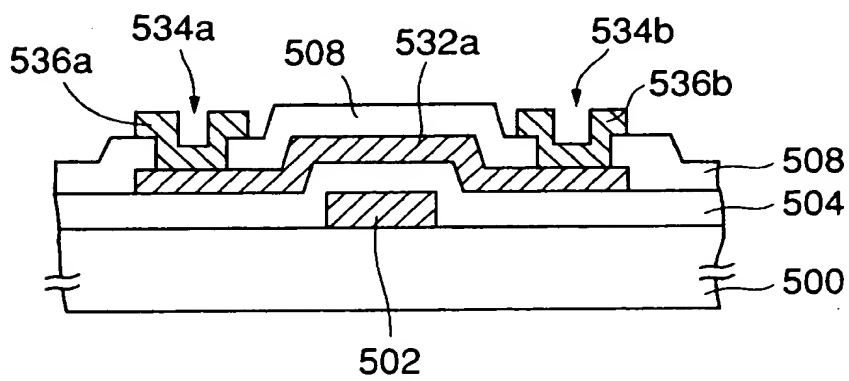
【図 3 9】



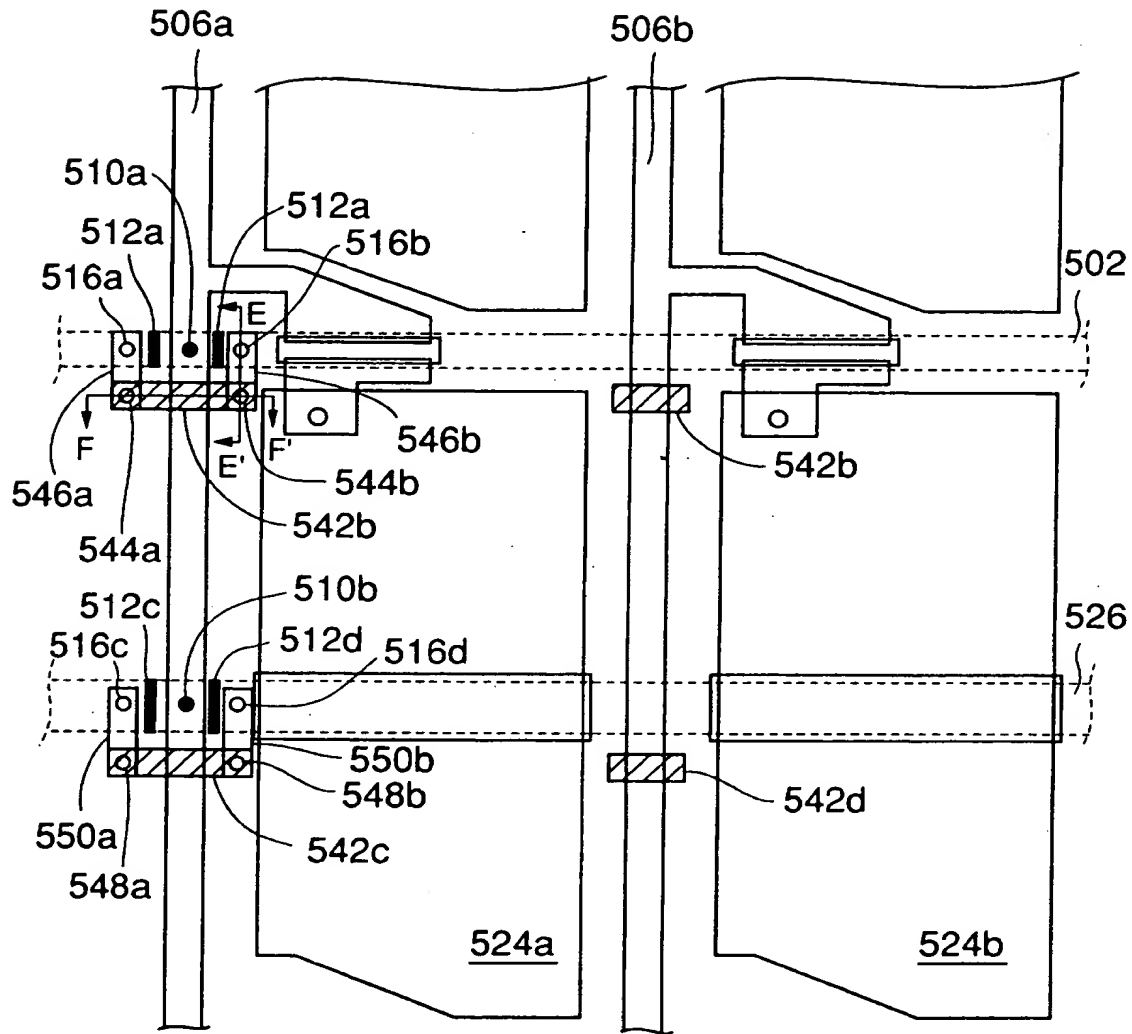
【図 4 0】



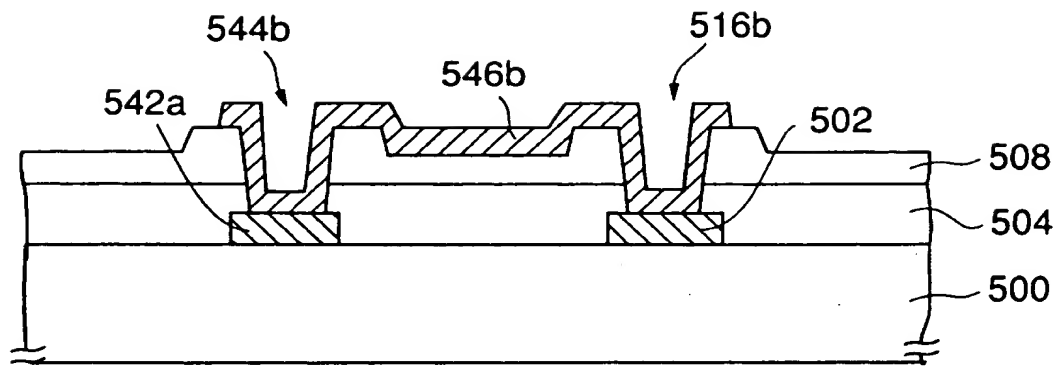
【図 4 1】



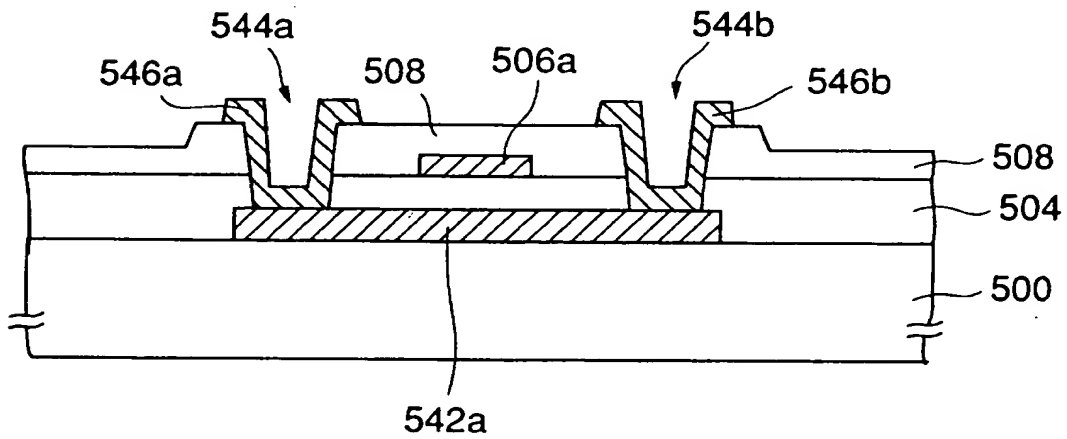
【図 4 2】



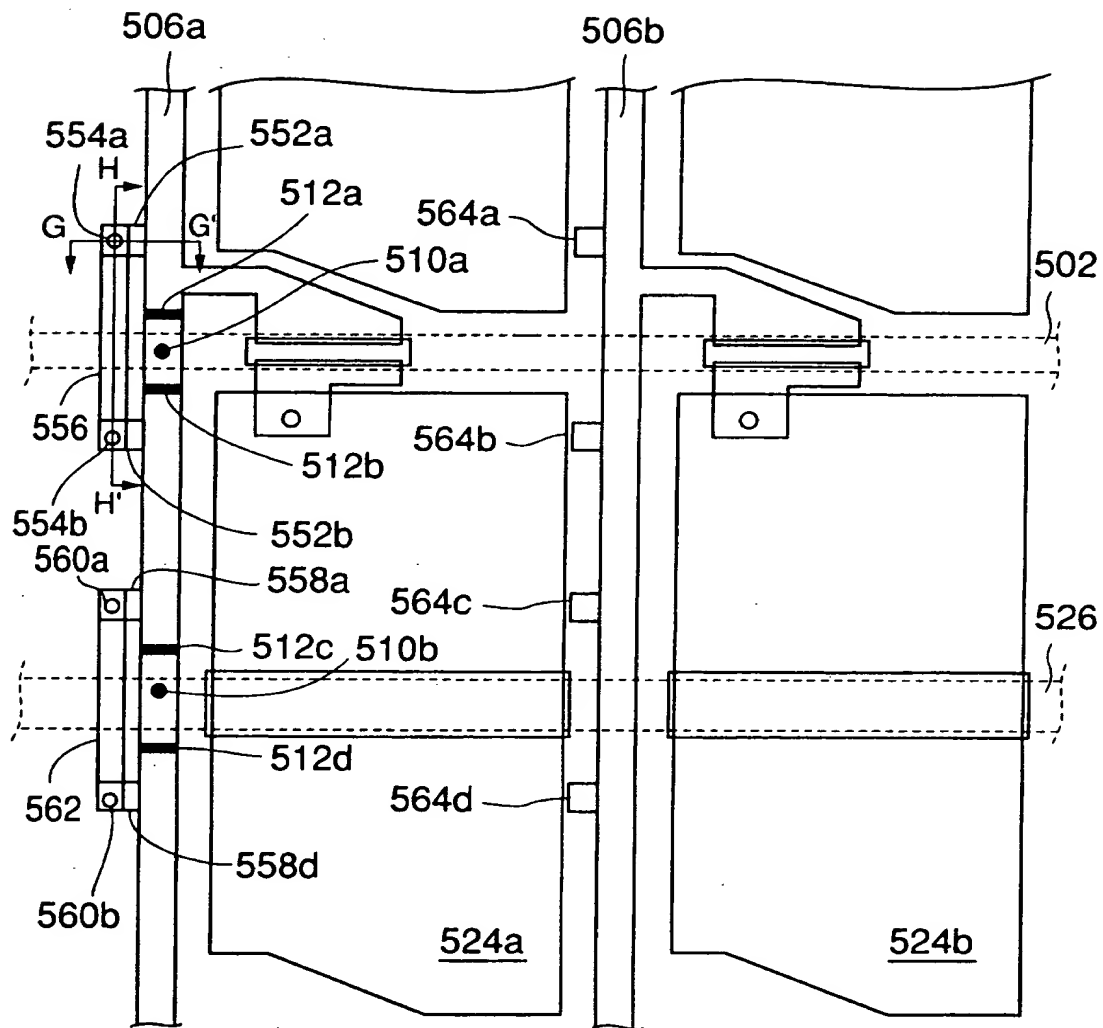
【図 4 3】



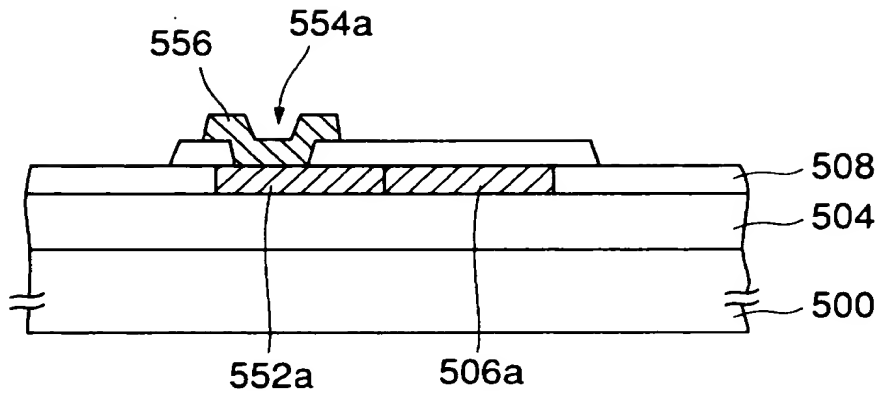
【図 4 4】



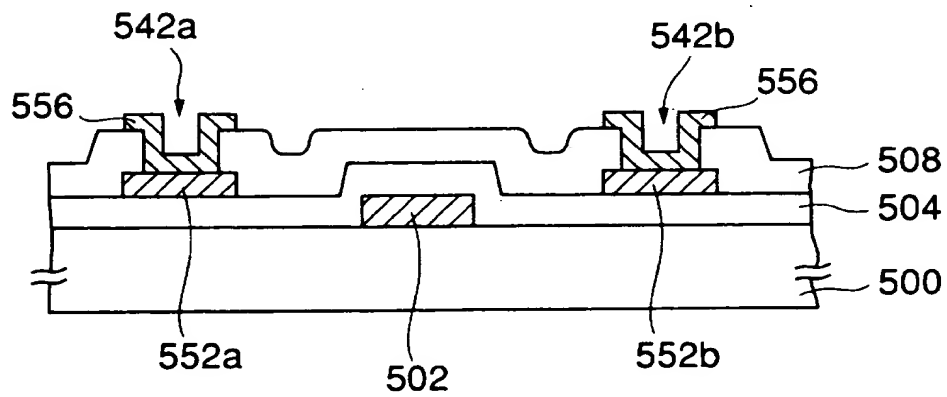
【図 4 5】



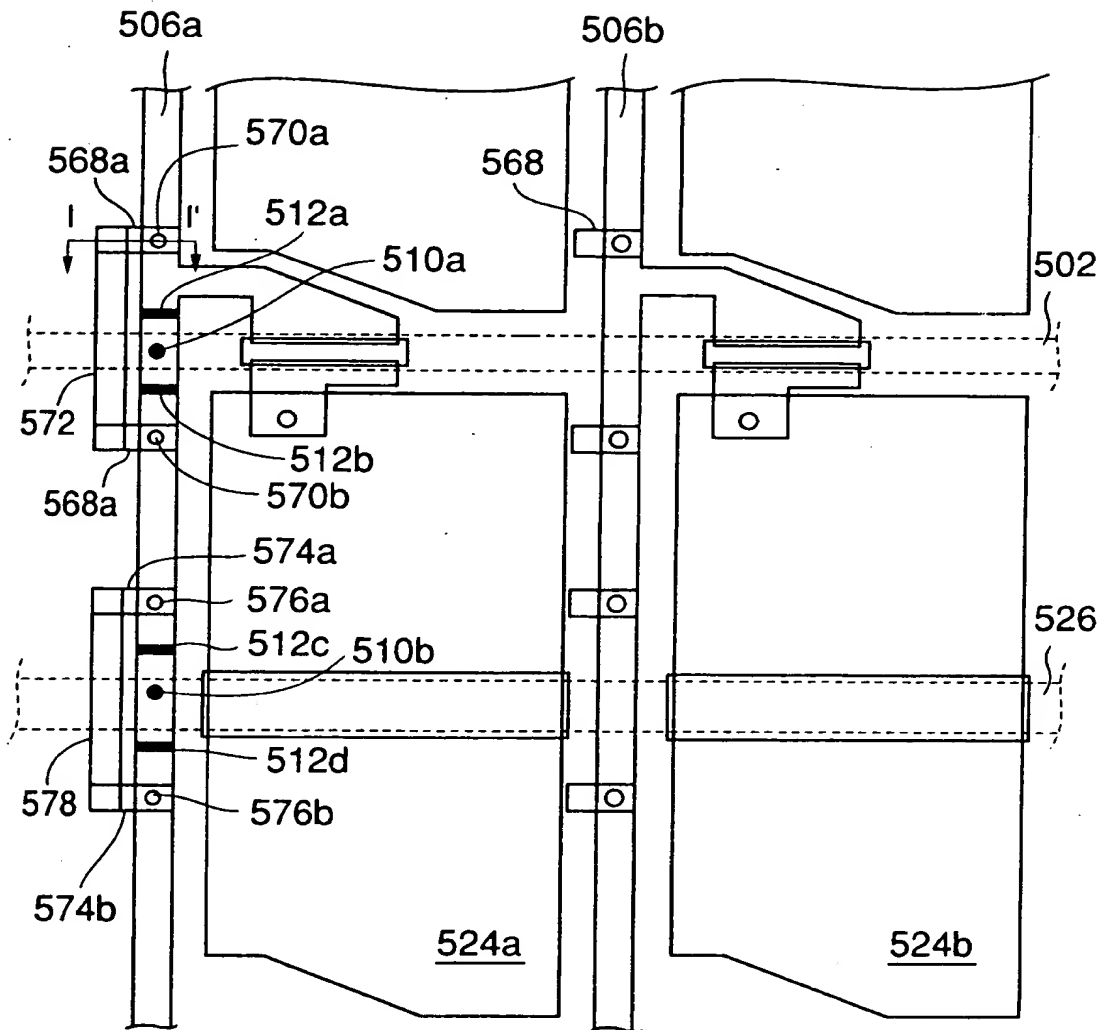
【図 4 6】



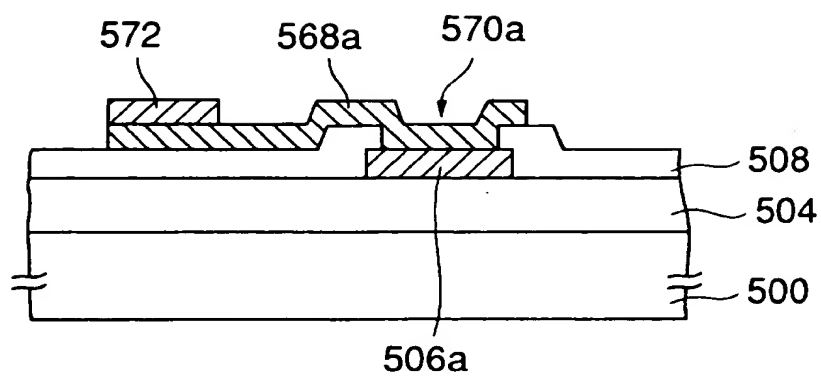
【図 4 7】



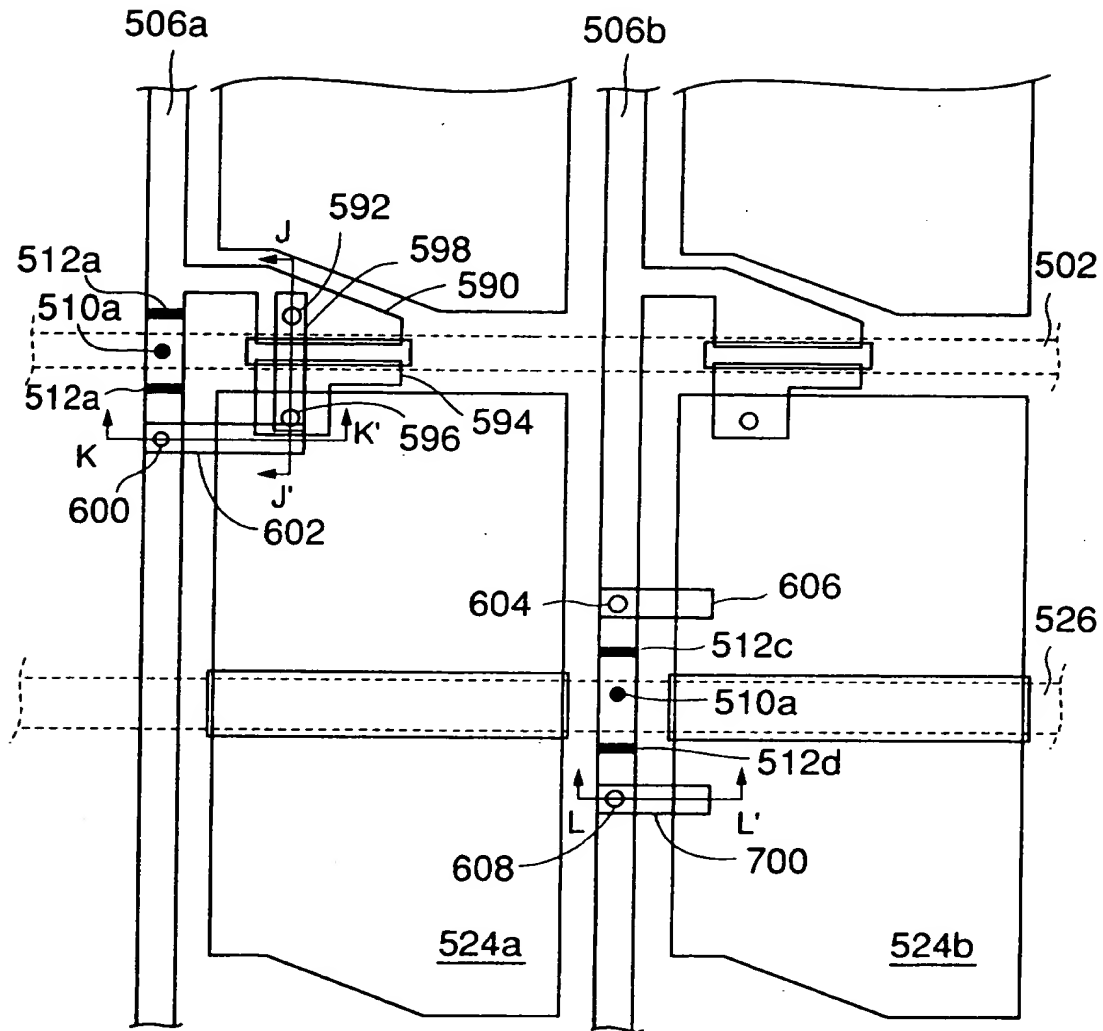
【図 4 8】



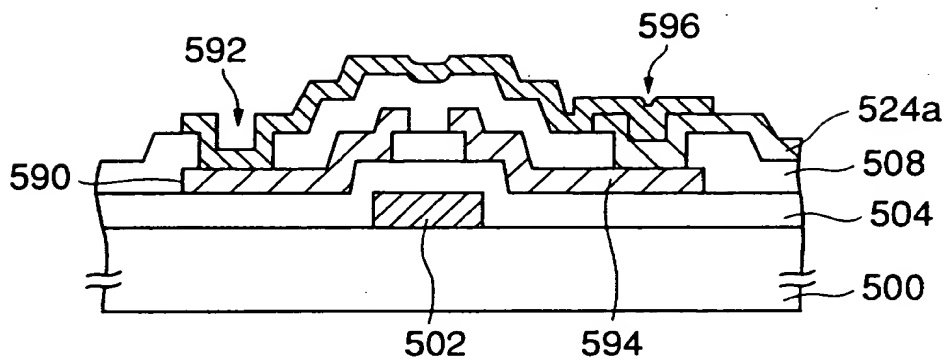
【図 4 9】



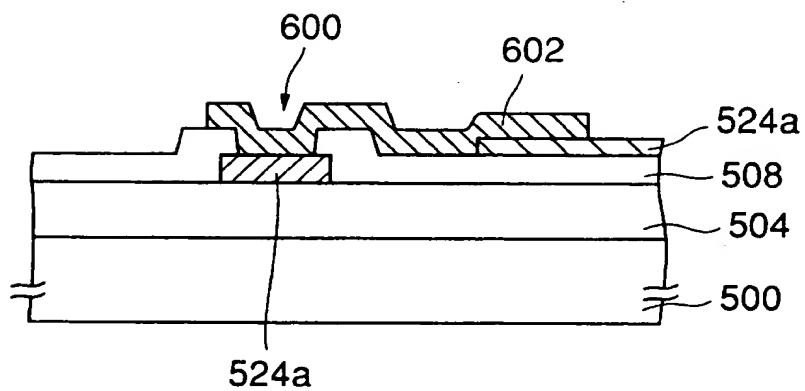
【図 5 0】



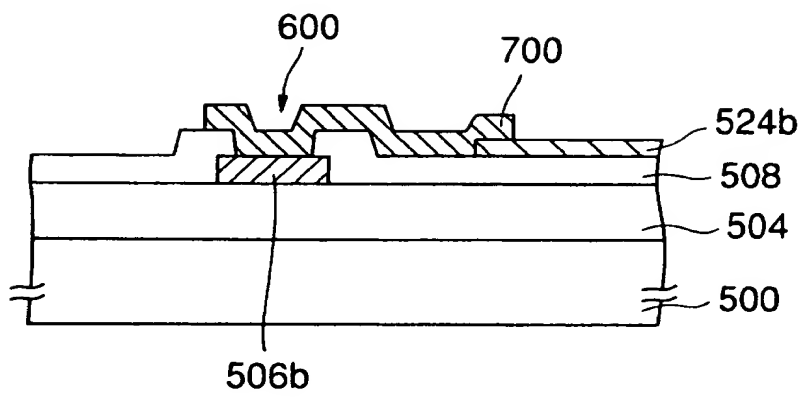
【図 5 1】



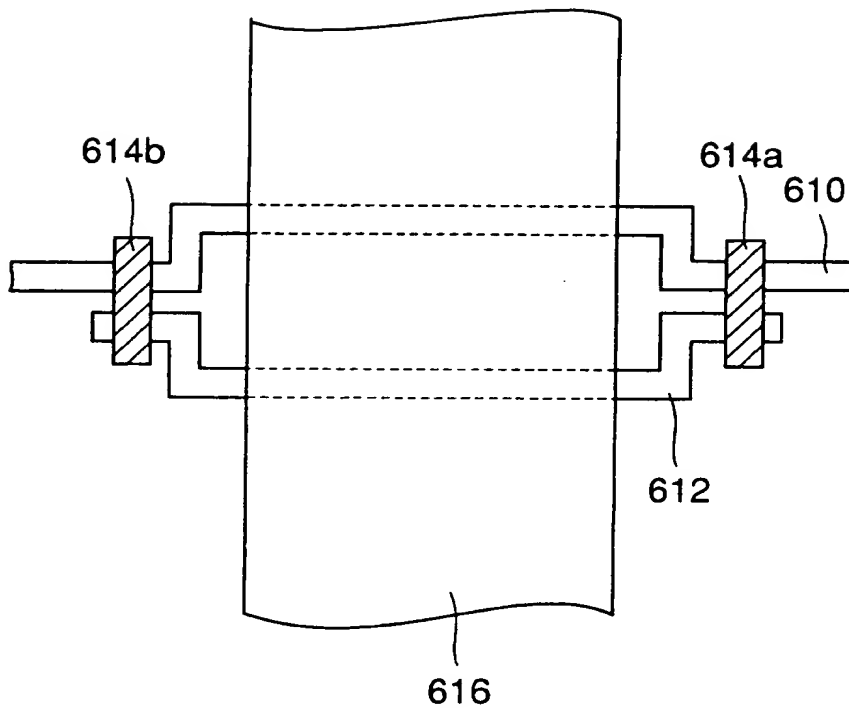
【図 5 2】



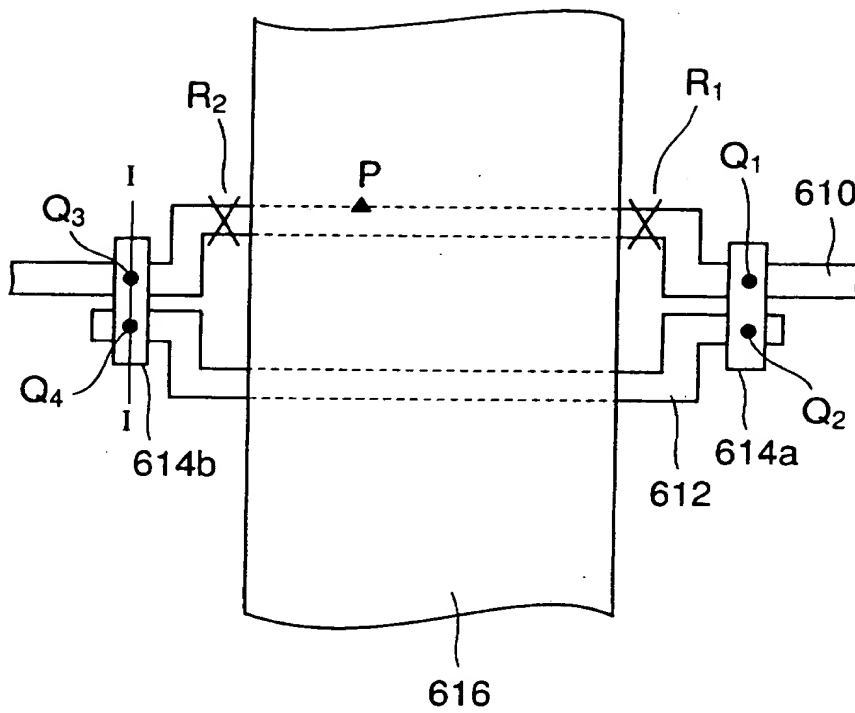
【図 5 3】



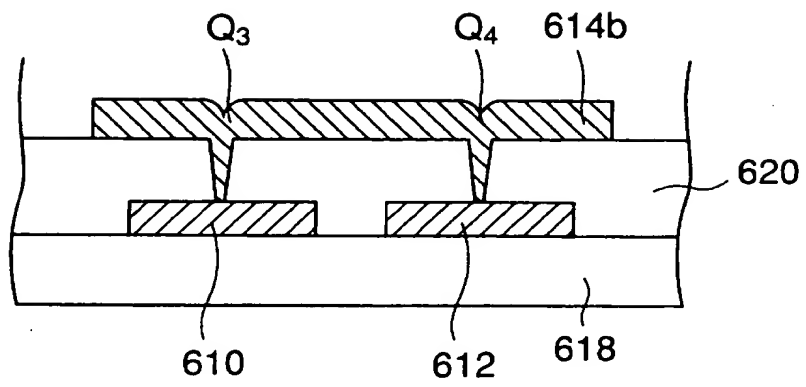
【図 5 4】



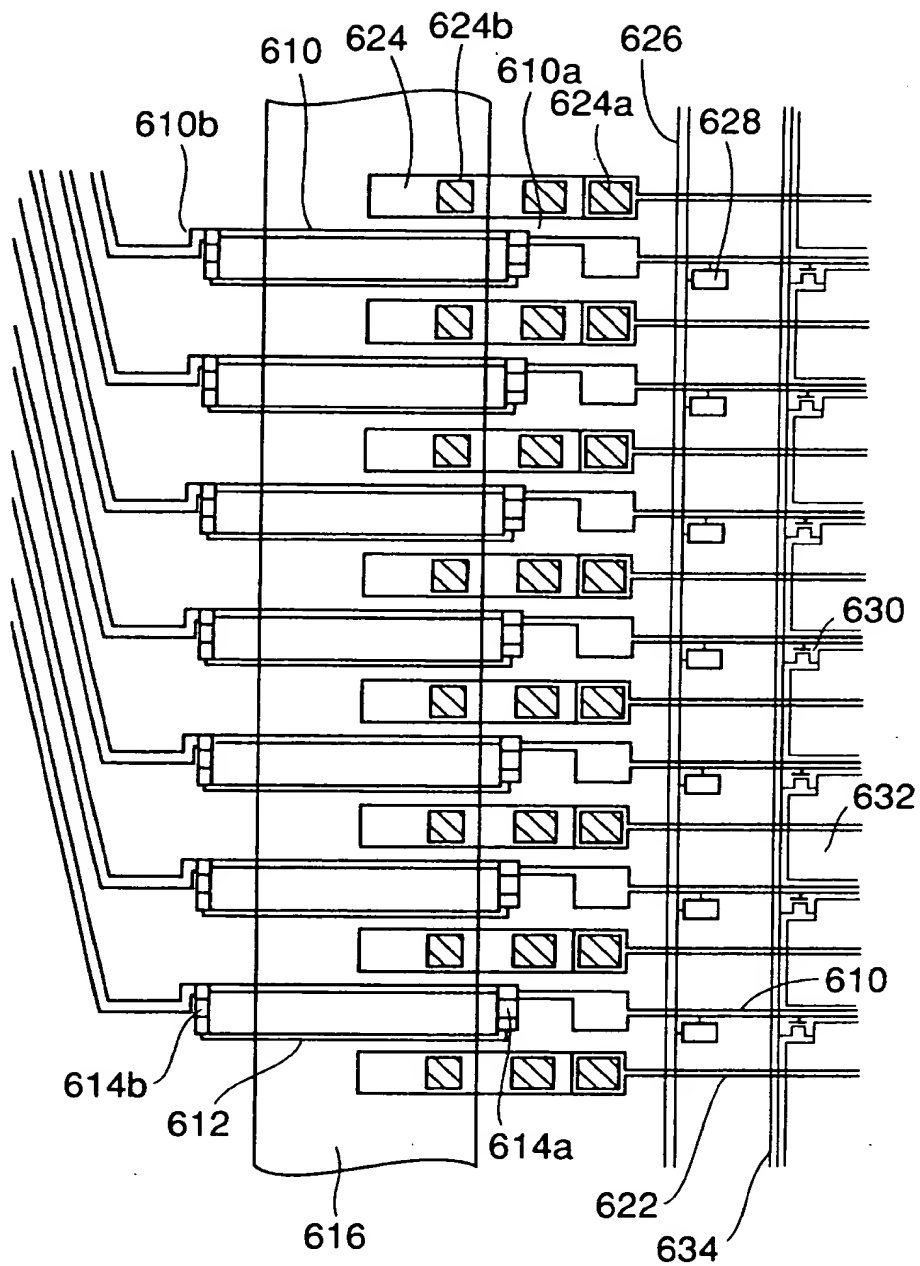
【図 5 5】



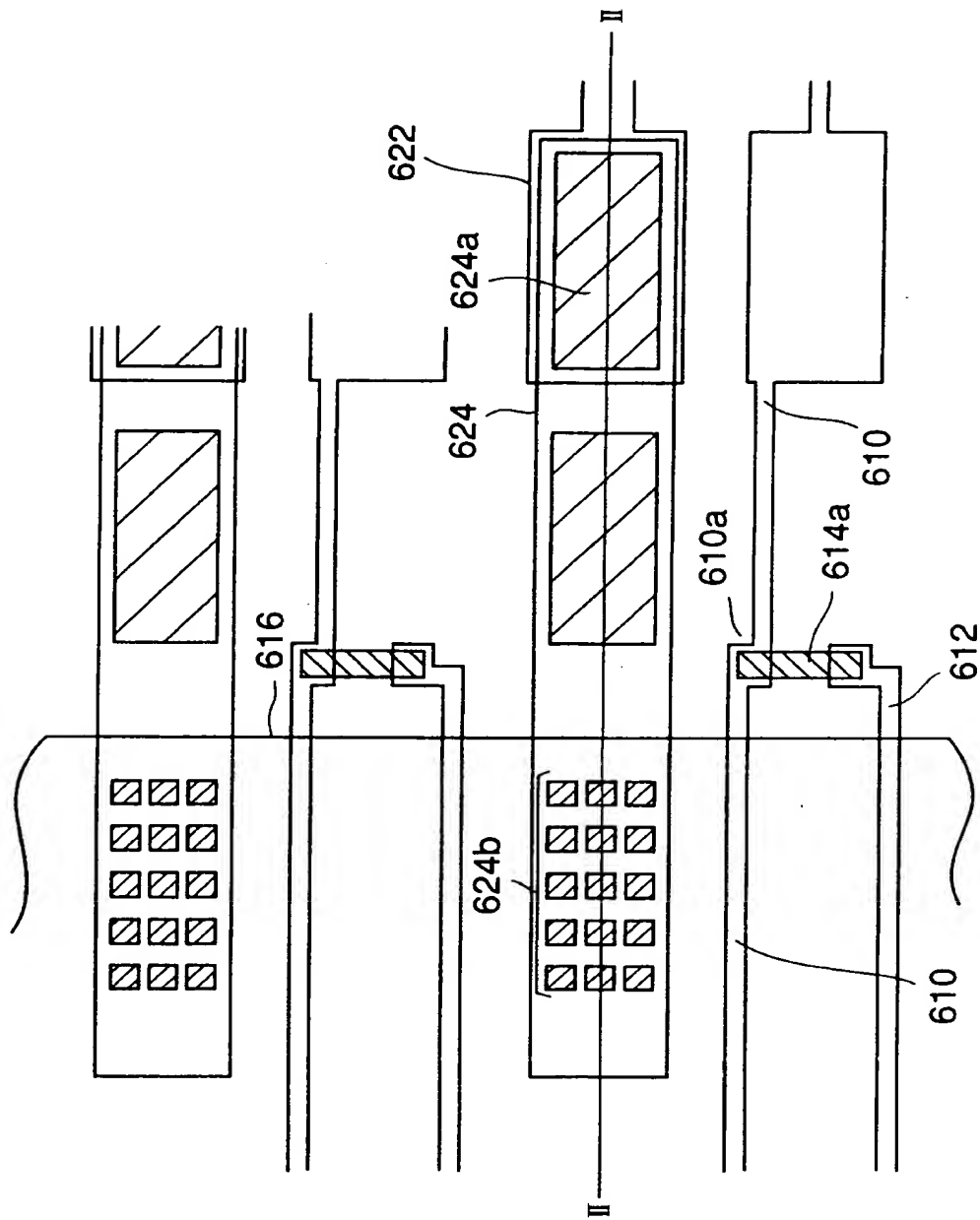
【図 5 6】



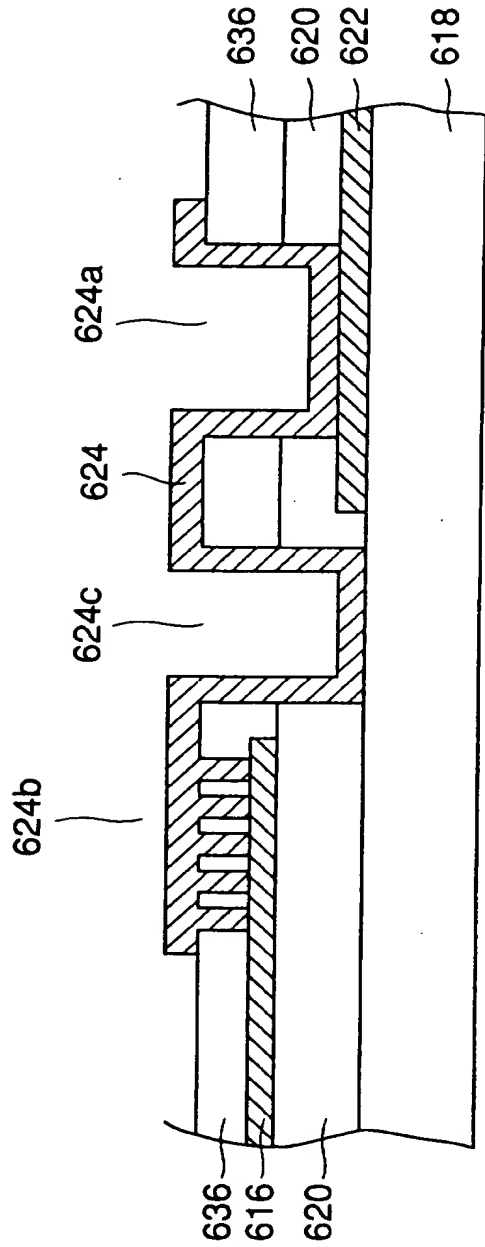
【図 5 7】



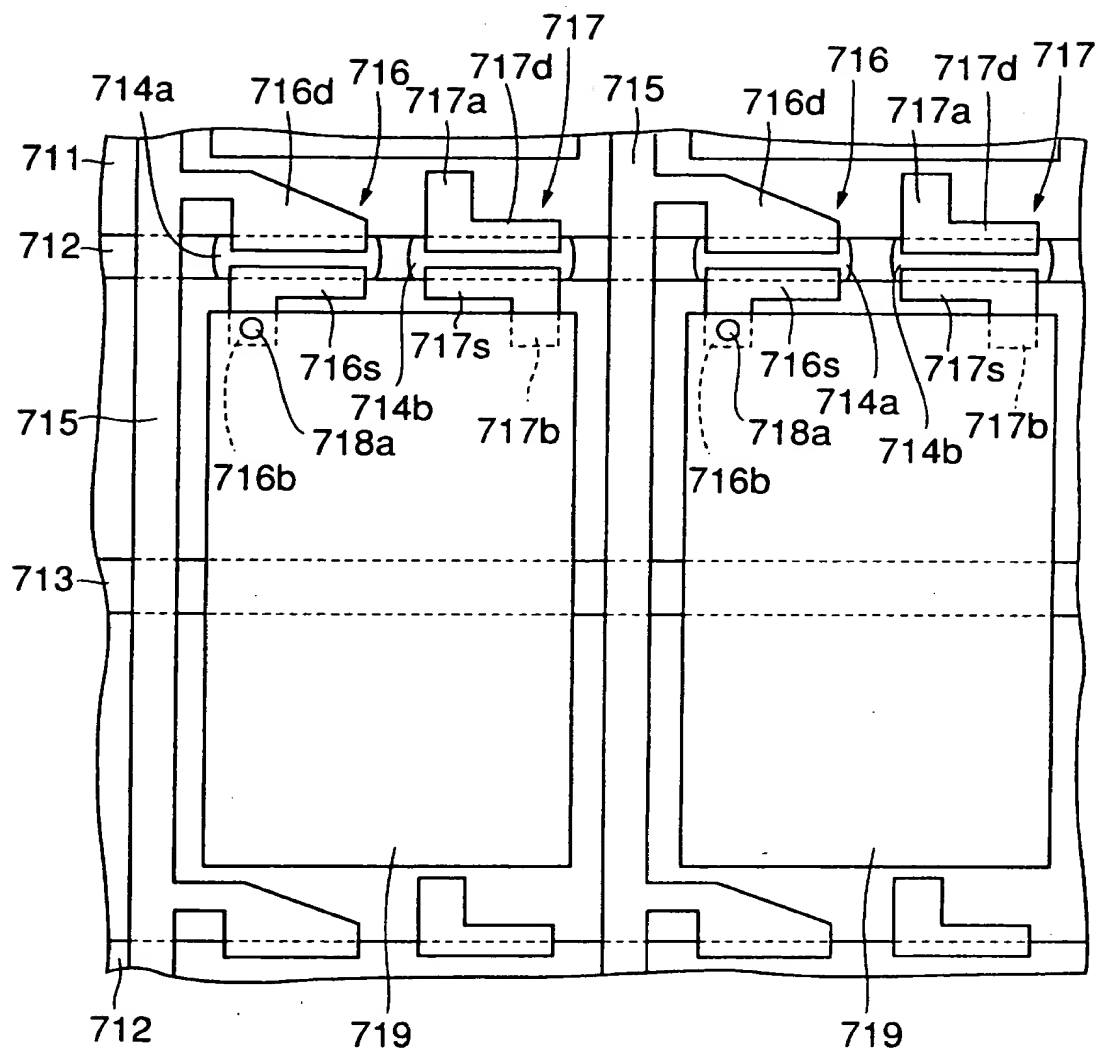
【図 58】



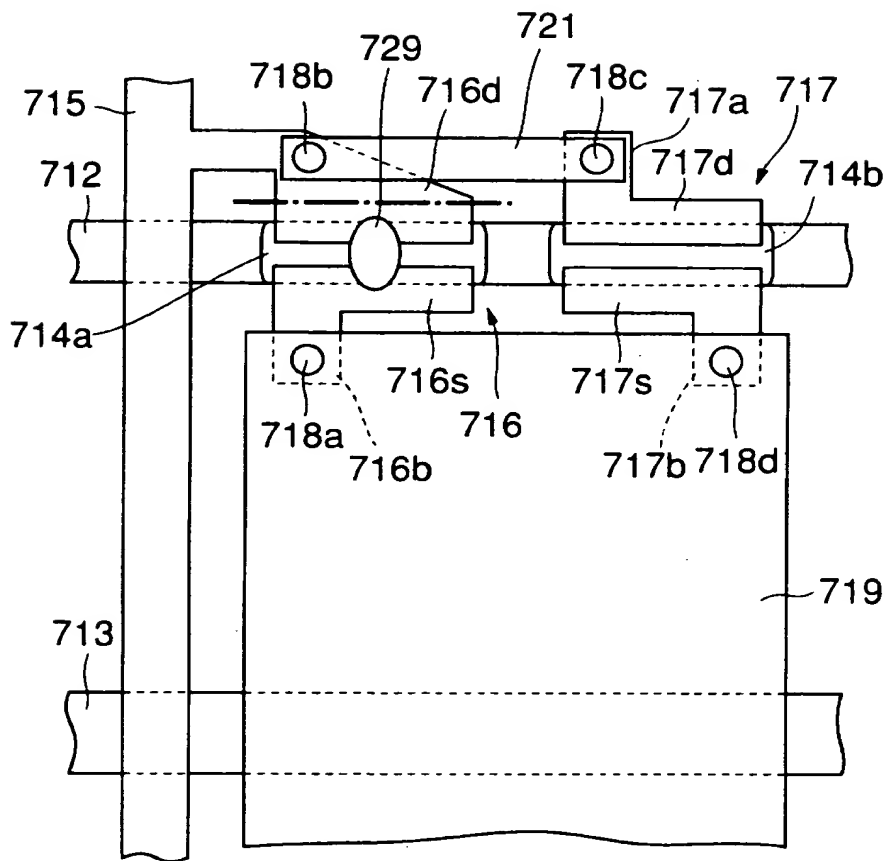
【図 5 9】



【図 60】

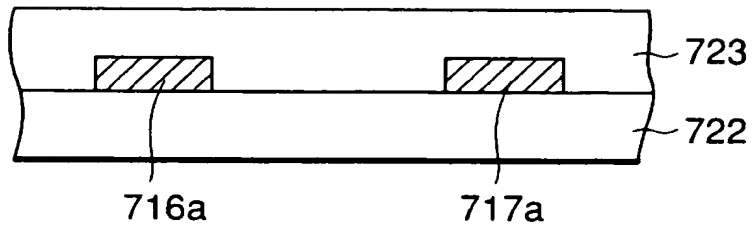


【図 6 1】

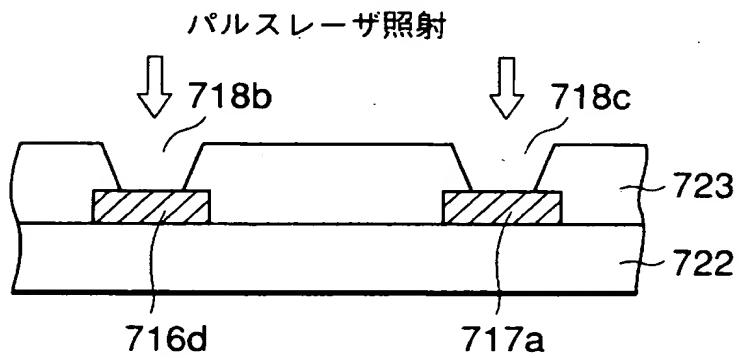


【図 6 2】

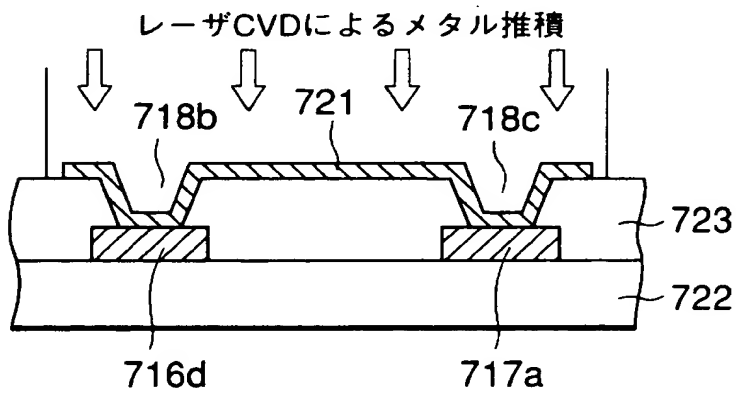
(a)



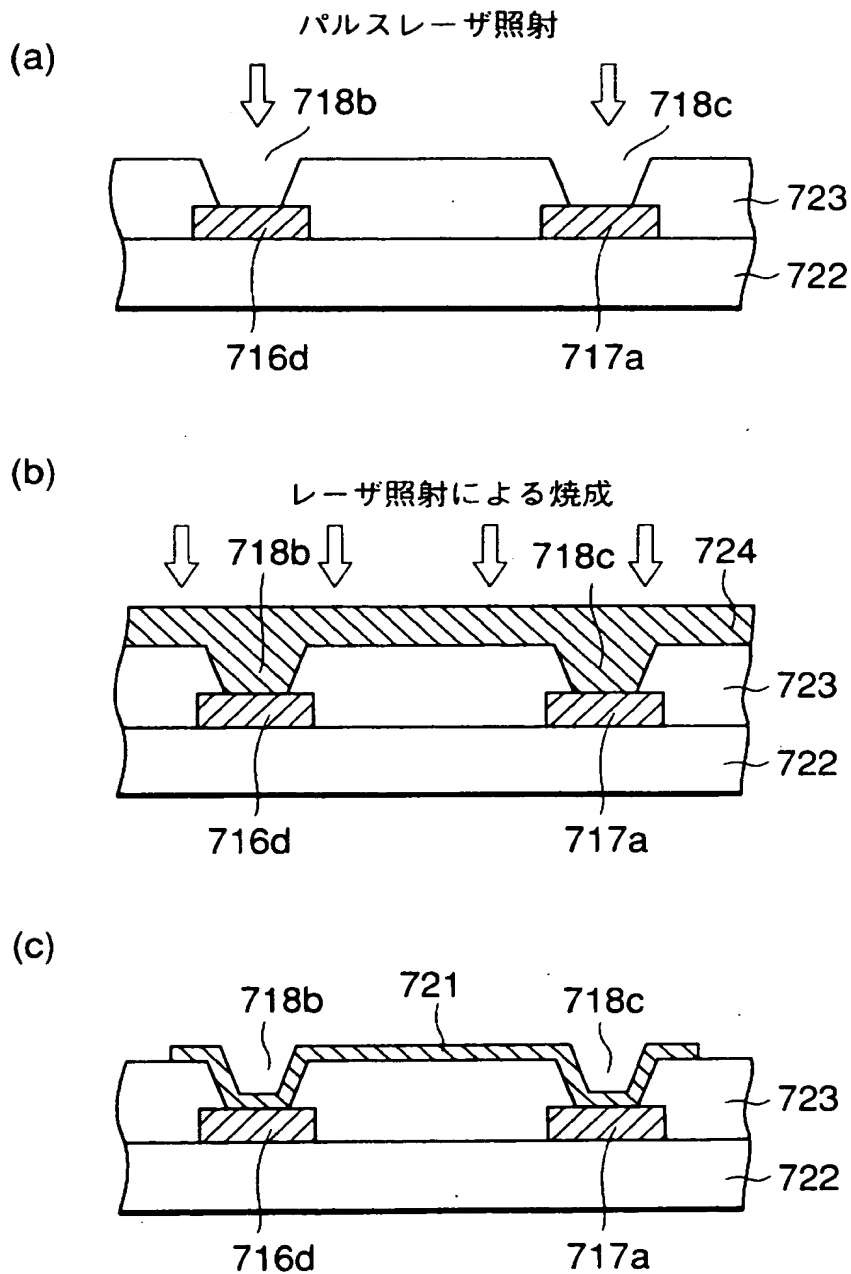
(b)



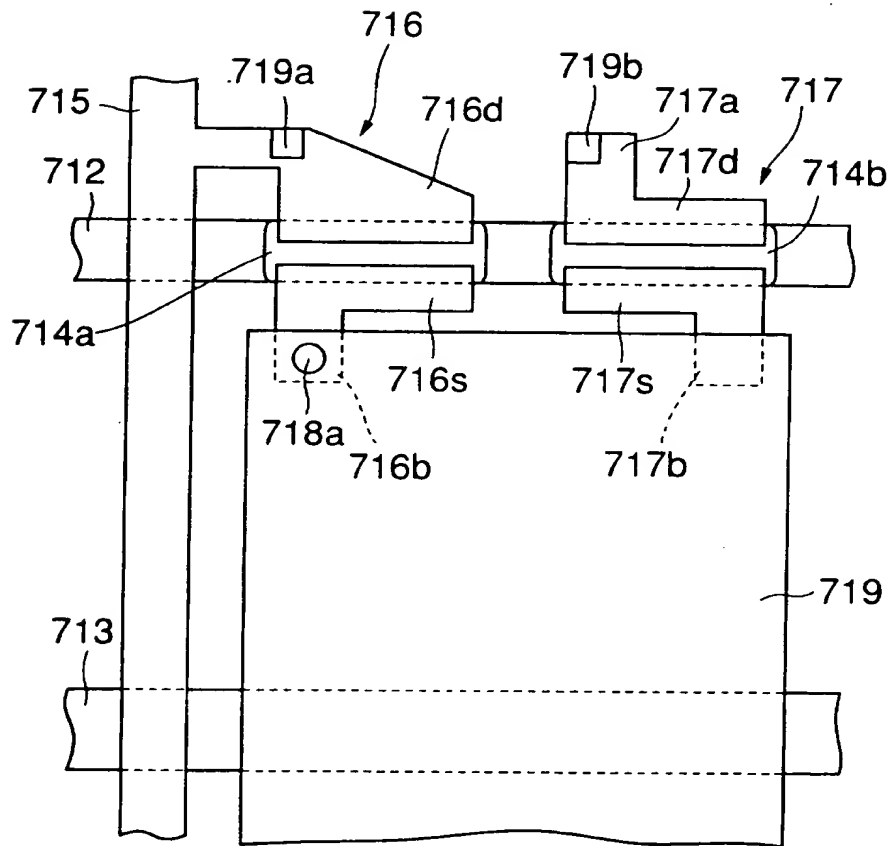
(c)



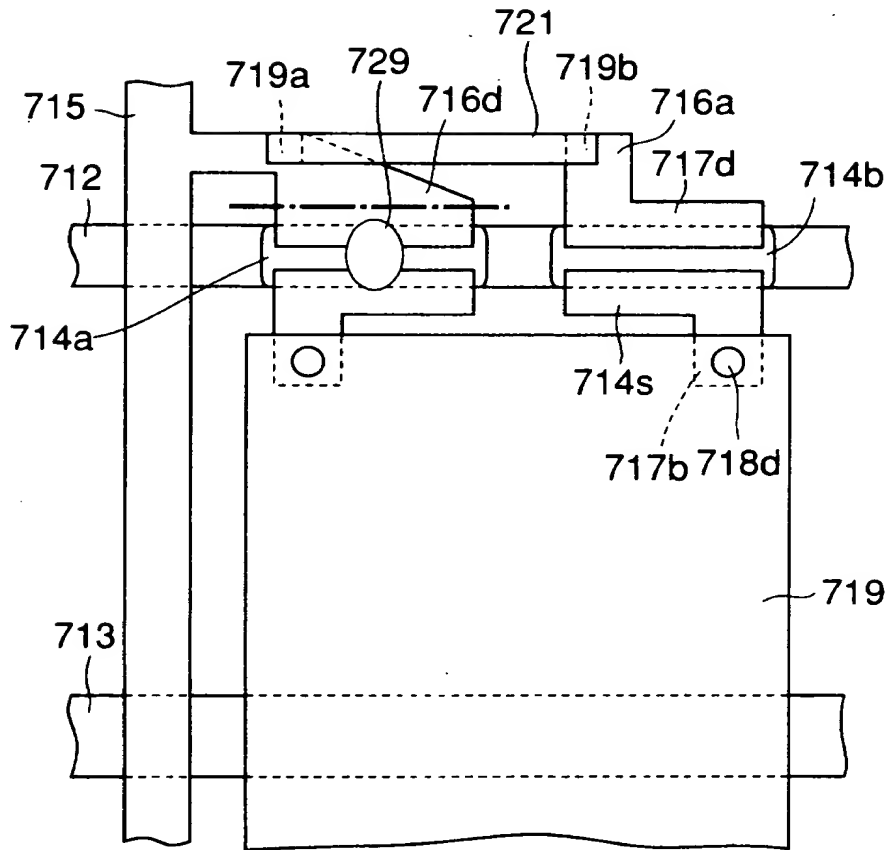
【図 6 3】



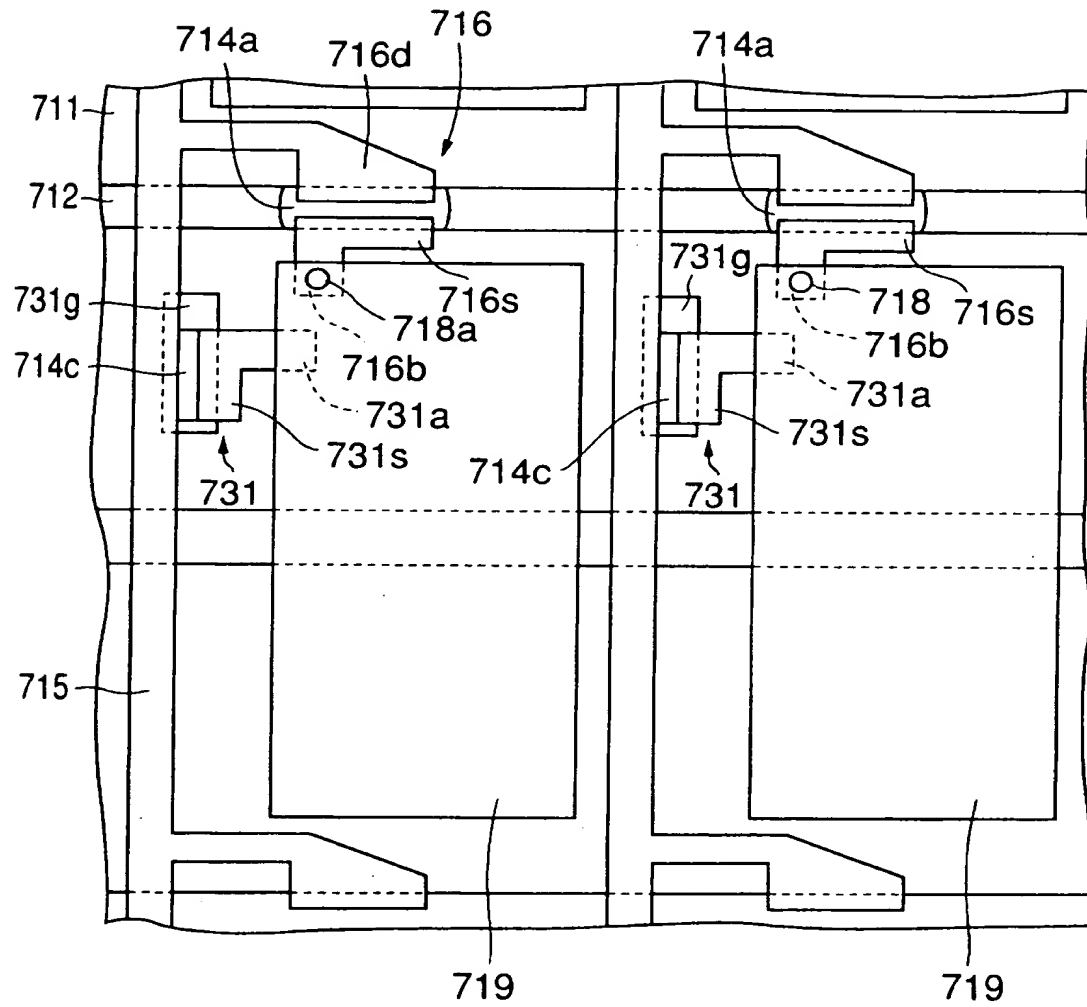
【図 6 4】



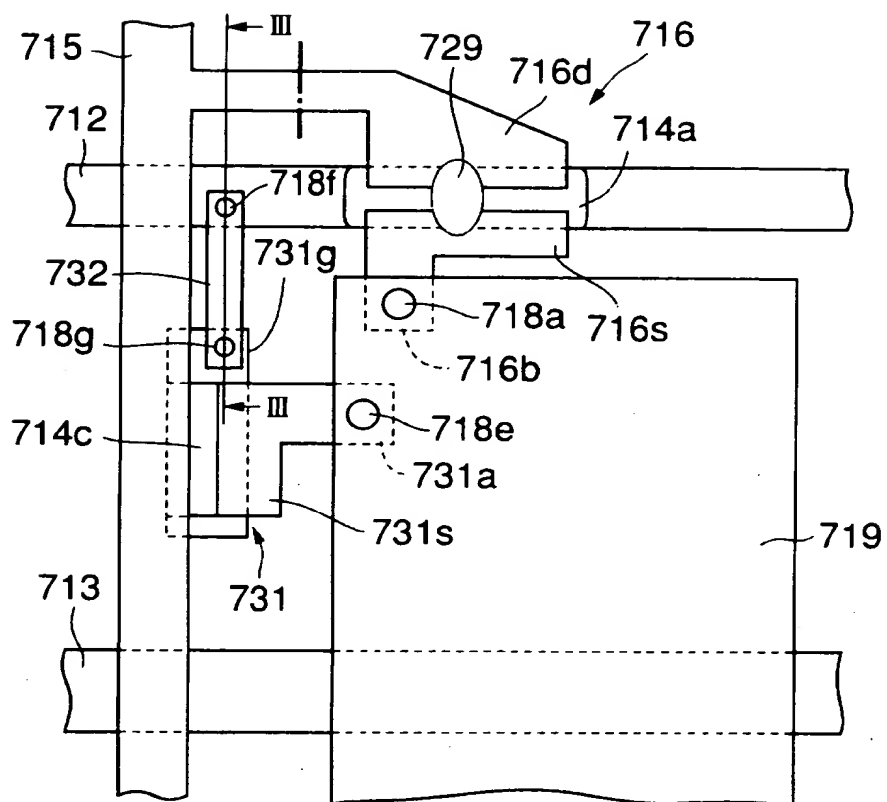
【図 6 5】



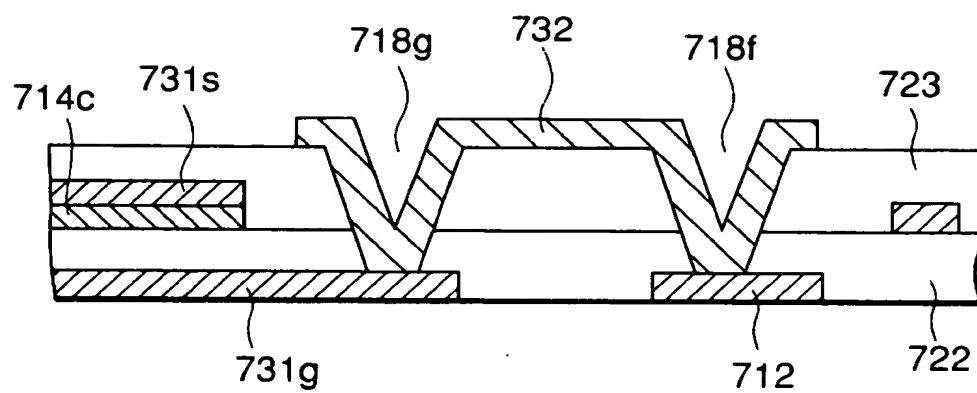
【図 6 6】



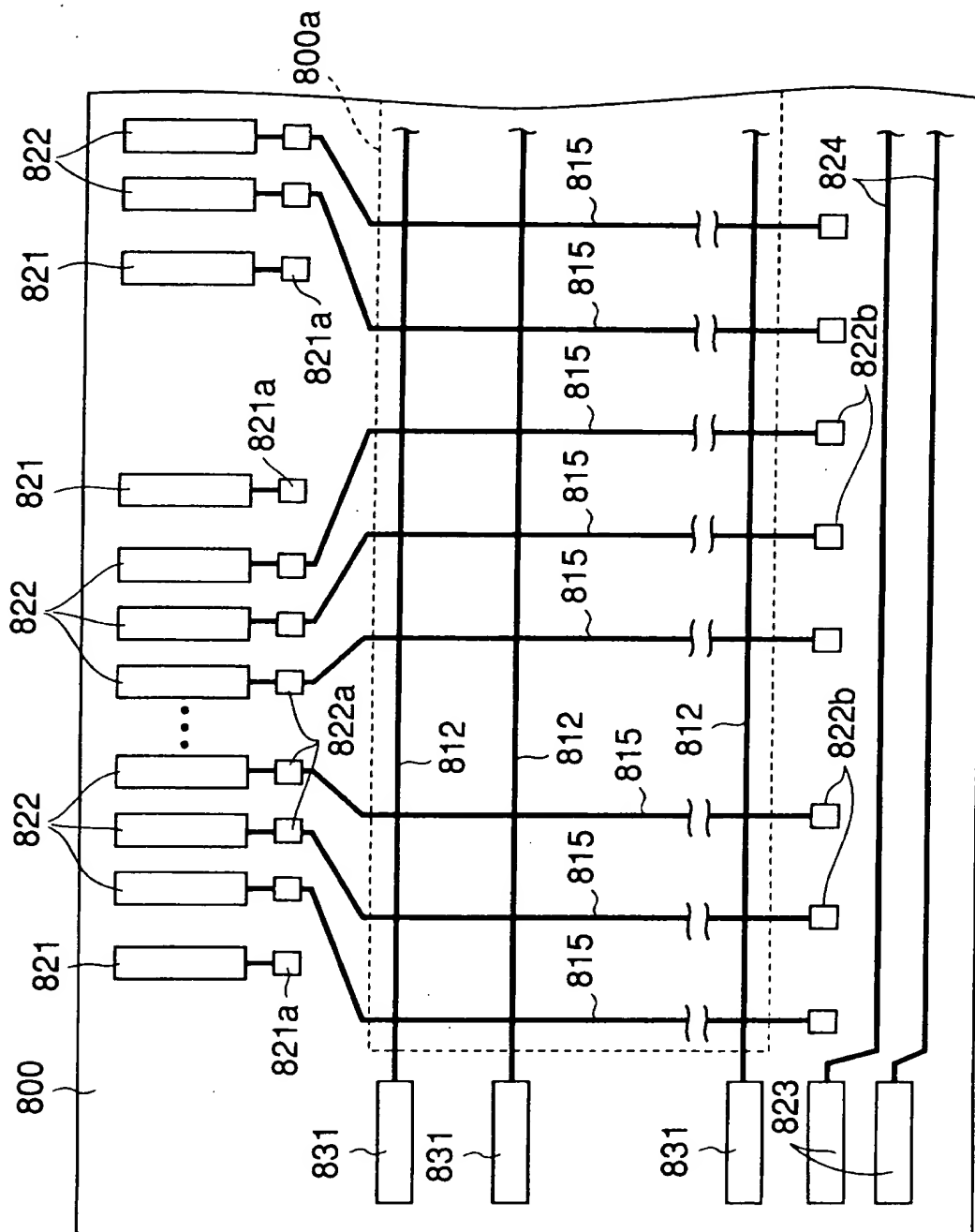
【图 6 7】



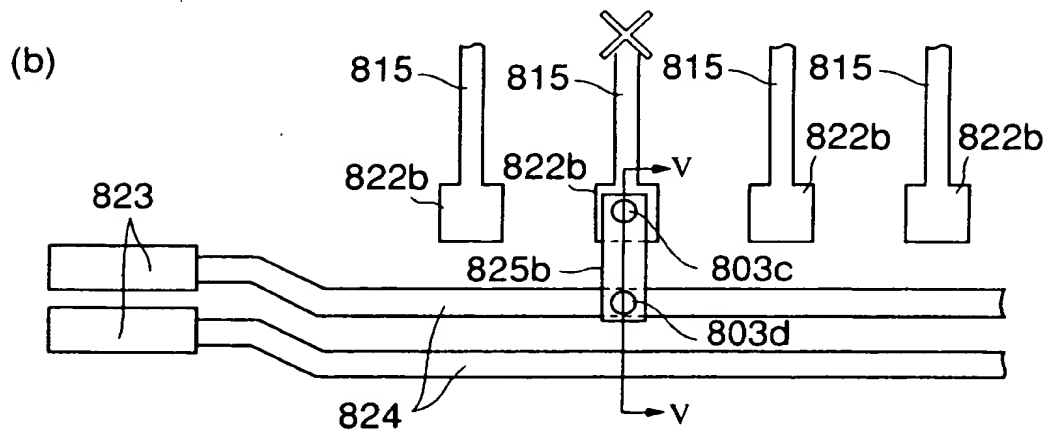
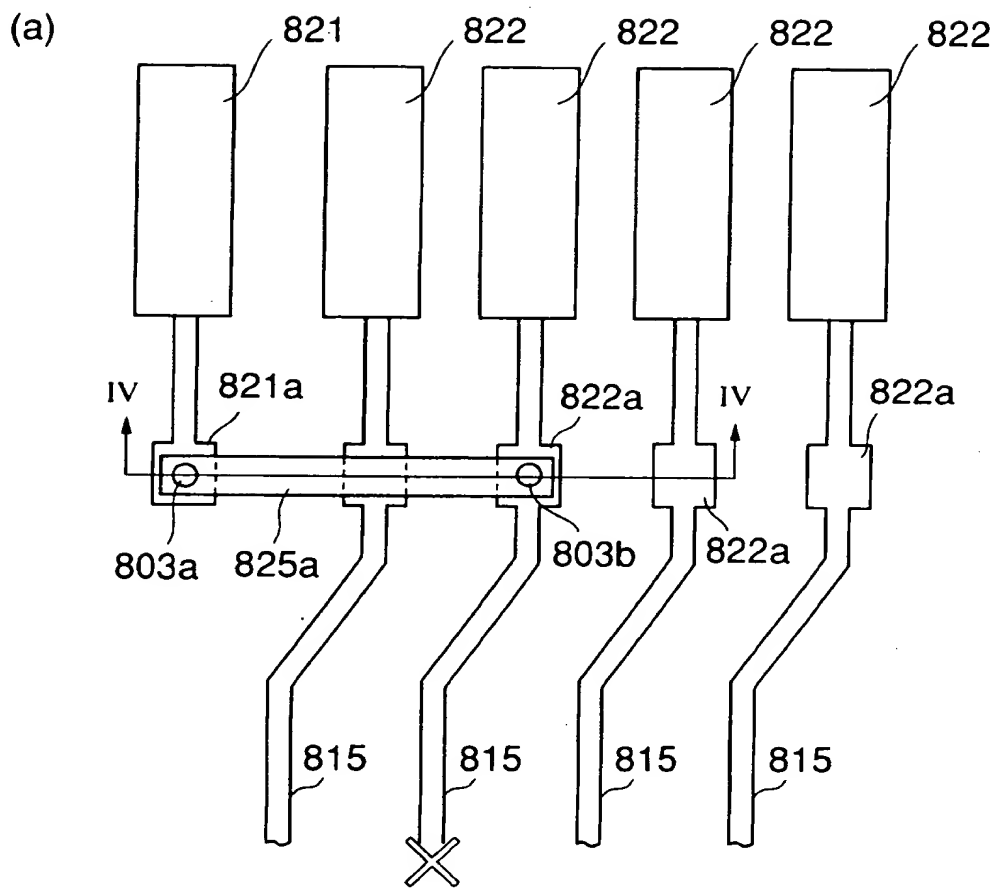
【図 6 8】



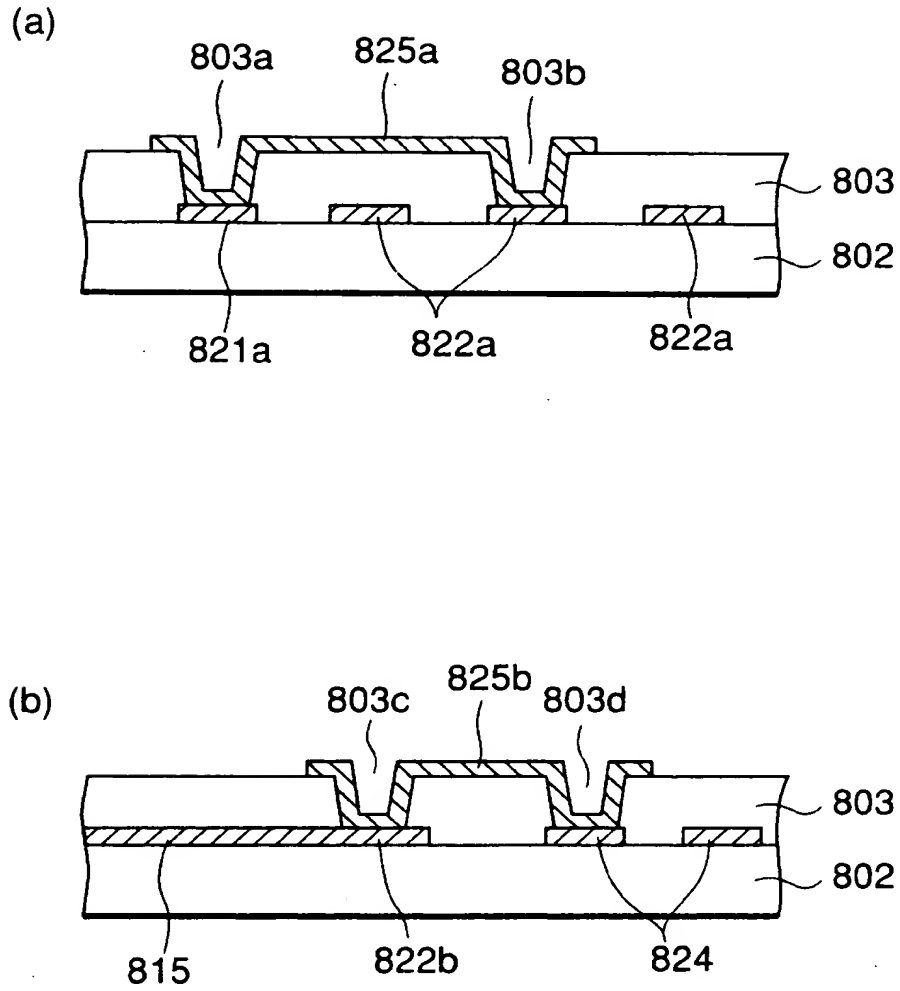
【图 6 9】



【図 7 0】

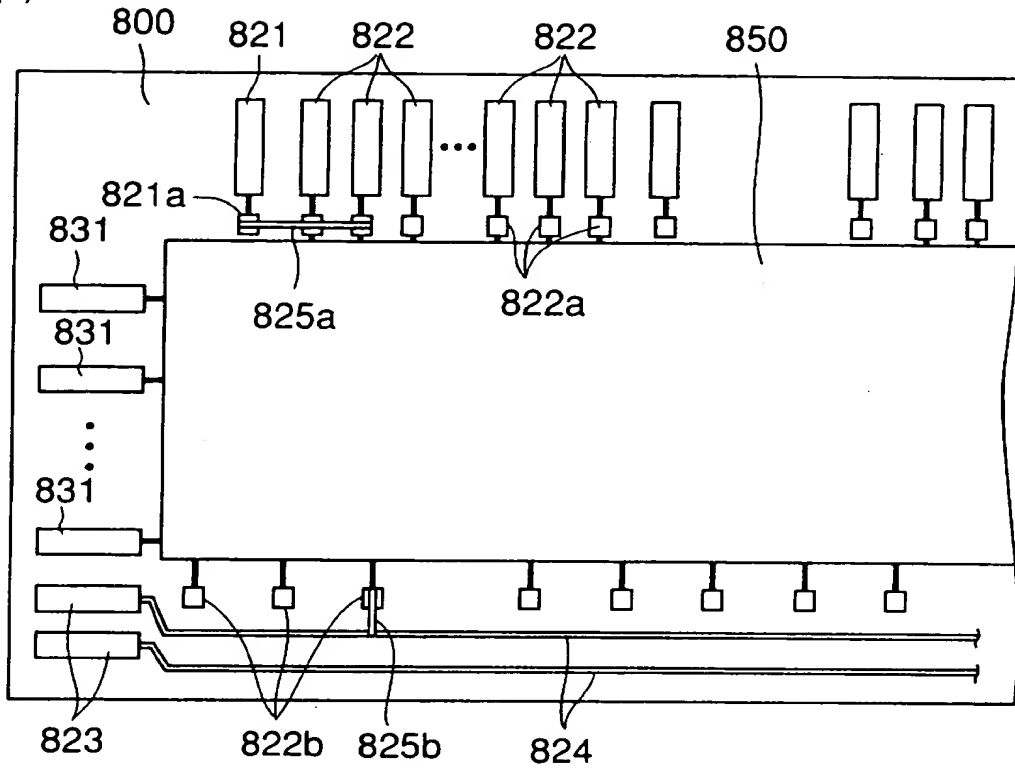


【図 7 1】

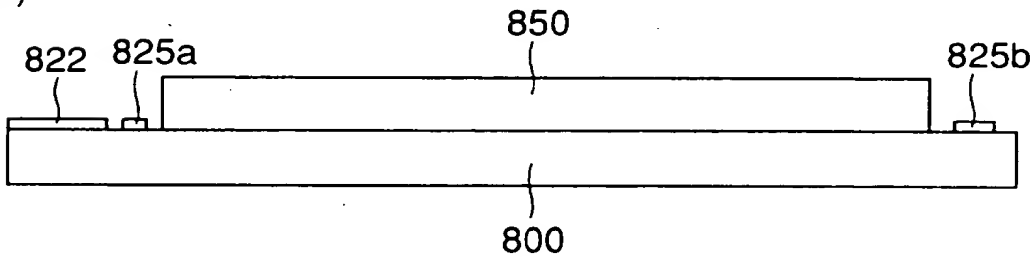


【図 7 2】

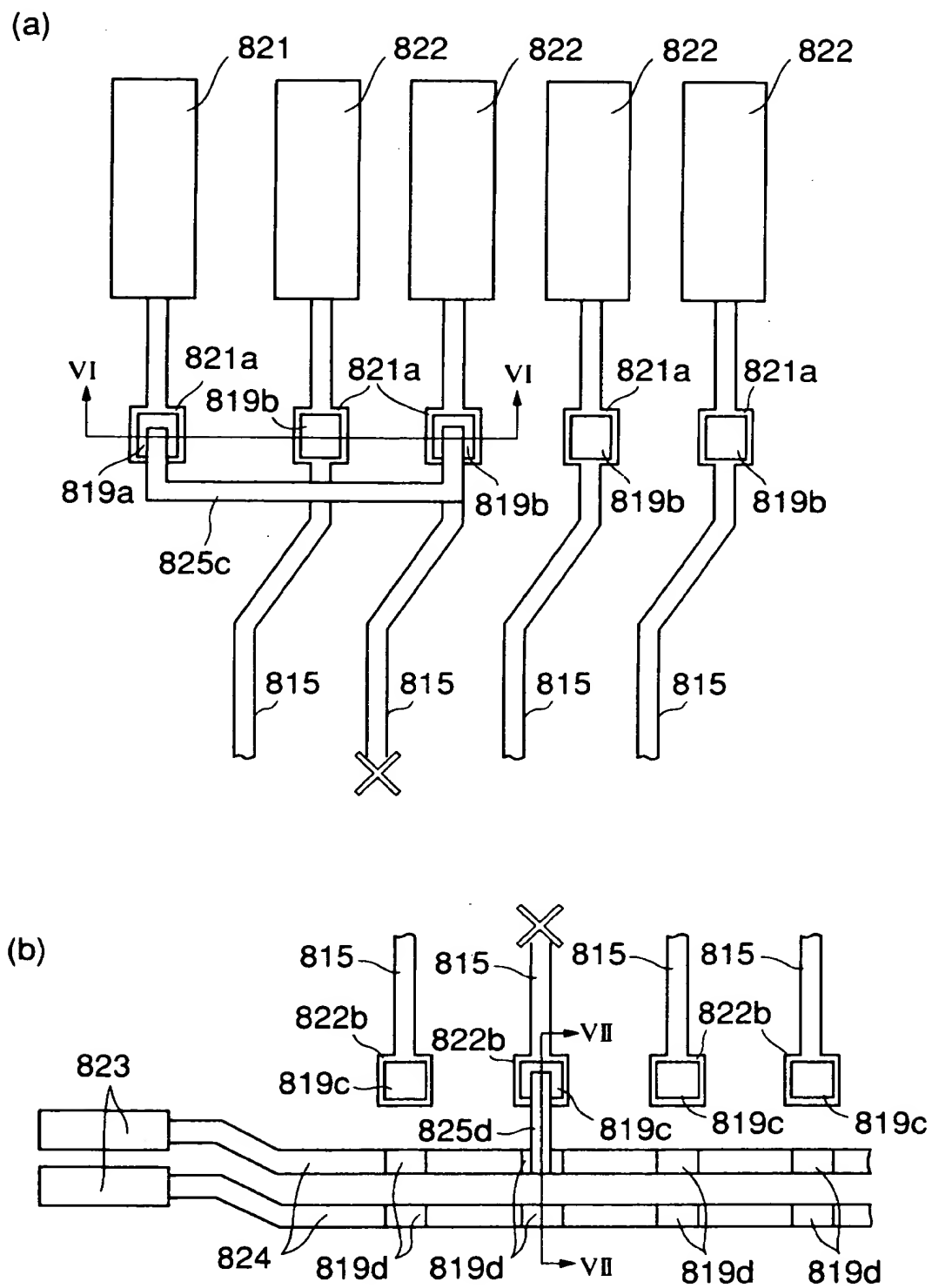
(a)



(b)

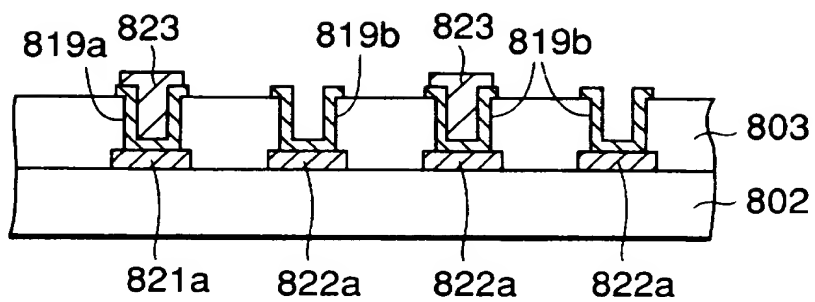


【図 7 3】

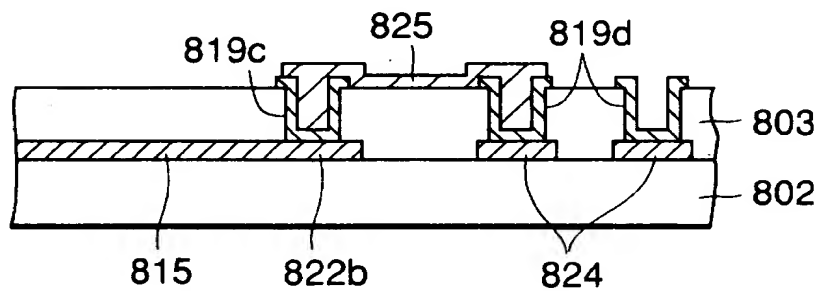


【図 7 4】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、液晶表示装置及びその欠陥修復方法に係り、表示パネル内に断線欠陥が生じた場合、レーザCVDによる部分配線を組み合わせることにより、簡単に断線個所の修復が行えるようにする液晶表示装置の欠陥修復方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 データバスライン101に断線部231があるとき、断線部231の両側のデータバスライン101上の保護膜にデータバスライン101の線幅よりも大きい穴径であってデータバスライン101の上面を開口するとともに両側部に基板面に到達する空間を形成して開口する断線修復用コンタクトホール233、235をそれぞれ形成する。断線修復用コンタクトホール233、235のそれぞれをレーザCVD膜で埋めるとともに、保護膜上で2つの断線修復用コンタクトホール233、235をレーザCVD膜231で接続する。

【選択図】 図18

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名

富士通株式会社